눈 기 모 고 서	1
【 대표이사 등의 확인 】	2
I. 회사의 개요	3
1. 회사의 개요	3
2. 회사의 연혁	3
3. 자본금 변동사항	3
4. 주식의 총수 등	3
5. 정관에 관한 사항	3
II. 사업의 내용	4
1. 사업의 개요	4
2. 주요 제품 및 서비스	6
3. 원재료 및 생산설비	7
4. 매출 및 수주상황	14
5. 위험관리 및 파생거래	19
6. 주요계약 및 연구개발활동	25
7. 기타 참고사항	30
III. 재무에 관한 사항	50
1. 요약재무정보	50
2. 연결재무제표	53
2-1. 연결 재무상태표	53
2-2. 연결 손익계산서	55
2-3. 연결 포괄손익계산서	56
2-4. 연결 자본변동표	57
2-5. 연결 현금흐름표	58
3. 연결재무제표 주석	60
1. 일반적 사항 (연결)	60
2. 중요한 회계처리방침 (연결)	70
3. 범주별 금융상품 (연결)	72
4. 공정가치금융자산 (연결)	73
5. 재고자산 (연결)	75
6. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결)	75
7. 유형자산 (연결)	79
8. 무형자산 (연결)	81
9. 차입금 (연결)	82
10. 사채 (연결)	83
11. 순확정급여부채(자산) (연결)	84
12. 충당부채 (연결)	85
13. 우발부채와 약정사항 (연결)	87
14. 계약부채 (연결)	87
15. 자본금 (연결)	88
16. 연결이익잉여금 (연결)	89
17. 기타자본항목 (연결)	90
18. 비용의 성격별 분류 (연결)	91
19. 판매비와관리비 (연결)	92
20. 기타수익 및 기타비용 (연결)	93

22. 합인제(이징)		21. 금융수익 및 금융비용 (연결)	93
24. 현금호름표 (연결)		22. 법인세비용 (연결)	94
25, 재무위험관리 (연결)		23. 주당이익 (연결)	95
26. 부문번 보고 (연결) 110 27. 독수관계자와의 거래 (연결) 112 28. 매각예정분류(처분자산집단) (연결) 114 4. 제무제표 116 4-1. 제무상태표 116 4-1. 제무상태표 118 4-2. 손익게산서 118 4-3. 포괄손익게산서 119 4-4. 자본반동표 120 4-5. 현금호름표 121 5. 제무계표 주석 122 1. 일반적 사형 122 2. 중요한 회계처리방집 122 3. 법수별 금융상품 123 4. 성정가취금융자산 124 5. 제교자산 126 6. 관계기업 및 공통기업 투자 127 7. 유형자산 127 7. 유형자산 127 7. 유형자산 127 7. 유형자산 129 9. 차업급 129 10. 사체 133 11. 순확정급여부채(자산) 131 11. 순확정급여부채(자산) 131 12. 충당부체 132 13. 우발부채와 약정사항 134 14. 계약부채 135 15. 자본급 135 16. 별도이익임여급 136 17. 기타자본항목 137 18. 비용의 성격면 분류 137 18. 비용의 성격면 분류 137 18. 비용의 성격면 분류 138 19. 판매비와관리비 139 20. 기타수의 및 기타비용 140 21. 금융수의 및 금융비용 140 22. 법인세비용 141 23. 주냥이이 141 24. 현급흥표 140 25. 제무위협관리 144 26. 부문법 보고 155 27. 북수판계자와의 거래 156 6. 배당에 반한 사행 178 7. 중권의 발행을 통한 자급조단에 관한 사항 180 7-1. 중권의 발행을 통한 자급조단에 관한 사항 180 7-2. 중권의 발행을 통한 자급조단에 관한 사항 180 7-1. 중권의 발행을 통한 자급조단에 관한 사항 180 7-1. 중권의 발행을 통한 자급조단에 관한 사항 180 7-2. 중권의 발생을 통한 자급조단에 관한 사항 180 7-2. 중권의 발행을 통해 조달된 자급의 사용실적 183		24. 현금흐름표 (연결)	95
27. 복수판계자와의 거래 (연절) 112 28. 배각예정분류(지분자산집단) (연결) 114 4 재무제표 116 4-1. 재무상태표 116 4-2. 손이계산서 118 4-3. 포괄손의제산시 119 4-4. 자본만동표 120 4-5. 현급호름표 121 5. 재무제표 주석 122 1. 일반적 사항 122 2. 중요한 폐계러리당됨 122 3. 법수법 금융상품 123 4. 공정가시급융자산 122 5. 재교자산 122 5. 재교자산 122 5. 재교자산 124 5. 재교자산 127 7. 유형자산 127 7. 유형자산 127 7. 유형자산 127 8. 무형자산 129 9. 차입급 129 10. 사채 131 11. 순확성급여부제(자산) 131 11. 순확성급여부제(자산) 131 12. 충당부채 132 13. 우반부제와 약점사항 134 14. 계약부채 135 15. 자본급 136 16. 번도이익잉여급 136 17. 기타자산항목 136 17. 기타자산항목 137 18. 비용의 성격별 분류 138 19. 반배비와관리비 139 20. 기타수익 및 기타비용 140 21. 급용수익 및 급용비용 140 22. 법언세비용 141 23. 주당이의 141 24. 전급을표표 142 25. 재무위험관리 144 26. 부분명 보고 156 66. 배당에 관한 사항 178 7. 중권의 발행을 통한 자급조단신적 180 7-2. 중권의 발행을 통한 자급조단신 자급의 사용실적 180 7-2. 중권의 발행을 통한 자급조단신 자급의 사용실적 180 7-2. 중권의 발행을 통해 조달인 자급의 사용실적 180		25. 재무위험관리 (연결)	98
28. 매각에정본류(처본자산집단) (연결) 114 4. 제무세표 116 4-1. 제무상태포 116 4-2. 손익계산서 118 4-3. 포함손이계산서 119 4-4. 자본번통표 120 4-5. 현급호름표 121 5. 제무제표 주석 122 2. 중요한 회계처리당점 122 2. 중요한 회계처리당점 122 3. 범주별 금융상품 123 4. 공생가리급용자산 124 5. 제고자산 126 6. 관계기업 및 공통기업 투자 127 7. 유형자산 126 6. 관계기업 및 공통기업 투자 127 7. 유형자산 129 9. 작업금 129 10. 사제 131 11. 순확정급여부채(자산) 131 12. 충당부채 132 13. 우발부채와 약정사함 134 14. 계약부채 135 15. 자본급 135 16. 발로이익징여급 136 17. 기타자본항목 137 18. 비용의 성격별 분류 138 19. 판매비와관리비 139 20. 기타수의 및 기타비용 140 21. 급등수의 및 금타비용 140 21. 급등수의 및 금타비용 140 22. 법인세비용 141 23. 주당이익 141 24. 현급호름표 142 25. 제무위험관리 141 26. 부분별 보고 156 6. 때당에 관한 사랑 178 7. 중권의 발행을 통한 자금조단에 관한 사랑 180 7-2. 중권의 발행을 통한 자금조단에 관한 사랑 178 7. 중권의 발행을 통한 자금조단에 관한 사랑 180 7-2. 중권의 발행을 통한 자금조단에 관한 사랑 180		26. 부문별 보고 (연결)	110
28. 매각에정본류(처본자산집단) (연결) 114 4. 제무세표 116 4-1. 제무상태포 116 4-2. 손익계산서 118 4-3. 포함손이계산서 119 4-4. 자본번통표 120 4-5. 현급호름표 121 5. 제무제표 주석 122 2. 중요한 회계처리당점 122 2. 중요한 회계처리당점 122 3. 범주별 금융상품 123 4. 공생가리급용자산 124 5. 제고자산 126 6. 관계기업 및 공통기업 투자 127 7. 유형자산 126 6. 관계기업 및 공통기업 투자 127 7. 유형자산 129 9. 작업금 129 10. 사제 131 11. 순확정급여부채(자산) 131 12. 충당부채 132 13. 우발부채와 약정사함 134 14. 계약부채 135 15. 자본급 135 16. 발로이익징여급 136 17. 기타자본항목 137 18. 비용의 성격별 분류 138 19. 판매비와관리비 139 20. 기타수의 및 기타비용 140 21. 급등수의 및 금타비용 140 21. 급등수의 및 금타비용 140 22. 법인세비용 141 23. 주당이익 141 24. 현급호름표 142 25. 제무위험관리 141 26. 부분별 보고 156 6. 때당에 관한 사랑 178 7. 중권의 발행을 통한 자금조단에 관한 사랑 180 7-2. 중권의 발행을 통한 자금조단에 관한 사랑 178 7. 중권의 발행을 통한 자금조단에 관한 사랑 180 7-2. 중권의 발행을 통한 자금조단에 관한 사랑 180		27. 특수관계자와의 거래 (연결)	112
4-1. 제무상태표 116 4-2. 손익계산서 118 4-3. 포함손익계산서 119 4-4. 자본변동표 120 4-5. 현급호름표 122 5. 제무제표 주식 122 1. 일반적 사항 122 2. 중요한 회계처리방침 122 3. 범주변 금융상품 123 4. 공정가처금당공자산 124 5. 제고자산 124 5. 제고자산 126 6. 관계기업 및 공동기업 투자 127 7. 유형자산 127 8. 무형자산 129 9. 차업급 129 10. 사제 131 11. 순확정급여부제(자산) 131 12. 중망부제 133 12. 중망부제 133 13. 숙발부제와 악정사항 134 14. 계약부제 135 15. 자보급 135 16. 별도이익잉어급 136 17. 기타자분항목 137 18. 비용의 성격별 분류 138 19. 판매비와관리비 139 20. 기타수익 및 기타비용 140 21. 금융수익 및 기타비용 140 21. 금융수익 및 금융비용 140 22. 법인세비용 141 23. 주당이익 141 23. 주당이익 141 24. 현급호름표 142 25. 재무워함관리 144 26. 무문별 보고 155 27. 목수관계자와의 거래 156 6. 때당에 관한 사랑 178 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 판한 사항 178 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 판한 사항 178 7-2. 증권의 발행을 통한 자금조달에 판한 사항 180		28. 매각예정분류(처분자산집단) (연결)	114
4-2. 손익계산서 119 4-4. 자본민동표 120 4-5. 현금호름표 121 5. 제무제표 주석 122 1. 일반적 사항 122 2. 중요한 회계처리방침 122 3. 법주법 금융상품 123 4. 공정가지금융자산 124 5. 재교자산 126 6. 관계기업 및 공동기업 투자 127 7. 유형자산 127 8. 무형자산 129 9. 자입금 129 10. 사채 131 11. 순확정급여부채(자산) 131 12. 충당부채 133 11. 순확정급여부채(자산) 131 12. 충당부채 132 13. 우발부채와 약정사항 134 14. 제약부채 135 15. 자본급 135 16. 별도이익잉여급 136 17. 기타자본장목 137 18. 비용의 성격별 분류 138 19. 판매비와관리비 139 20. 기타수익 및 기타비용 140 21. 급용수익 및 급용비용 140 22. 법인세비용 141 23. 주당이익 141 24. 현급호름표 140 25. 재무위험산리 141 26. 부문별 보고 155 27. 특수권제자와의 거래 156 6. 배당에 관한 사항 178 7. 중권의 발행을 통해 자급조달 실적 180 7-2. 중권의 발행을 통해 조달된 자급의 사용실적 183	4.	재무제표	116
4-3. 포괄손익계산서 119 4-4. 자본번통표 120 4-5. 현급호름표 121 5. 재무제표 주석 122 1. 일반적 사항 122 2. 중요한 회계처리방험 122 3. 범주별 금융상품 123 4. 공정가치금융자산 124 5. 제고자산 126 6. 관계기업 및 공동기업 투자 127 7. 유형자산 127 8. 무형자산 129 9. 차입금 129 9. 차입금 129 9. 차입금 129 10. 사채 131 11. 순확정급여부채(자산) 131 11. 순확정급여부채(자산) 131 11. 순확정급여부채(자산) 131 11. 수확정급여부채(자산) 131 12. 충당부채 132 13. 우발부채와 약정사항 134 14. 계약부채 135 15. 자본급 135 16. 별도이익잉여금 136 17. 기타자본항목 136 17. 기타자본항목 137 18. 비용의 성격별 분류 138 19. 판매비와판리비 139 20. 기타수익 및 기타비용 140 21. 급음수익 및 금융비용 140 22. 법인세비용 141 23. 주당이익 141 24. 현급호름표 142 25. 재무위험관리 144 26. 부문별 보고 155 27. 독수간제자와의 거래 156 6. 배당에 관한 사항 178 7. 중권의 발행을 통한 자급조단 실적 180 7-2. 중권의 발행을 통해 조단된 자금의 사용실적 180 7-2. 중권의 발행을 통한 자급조단 실적 180 7-2. 중권의 발행을 통한 자급조단 성적 180 7-2. 중권의 발행을 통한 자급조단 실적 180		4-1. 재무상태표	116
4-4. 자본번통표 120 4-5. 현금호름표 121 5. 재무제표 주석 122 1. 일반적 사항 122 2. 중요한 회계처리망침 122 3. 범주벌 급용상품 123 4. 궁정가치금융자산 124 5. 재고자산 126 6. 관계기업 및 궁동기업 투자 127 7. 유형자산 127 8. 무형자산 129 9. 차입금 129 10. 사제 131 11. 순곽정급역무채(자산) 131 12. 충당부채 132 13. 수발무제와 약정사항 131 12. 충당부채 132 13. 수발무제와 약정사항 134 14. 계약부체 135 15. 자본금 135 16. 별도이익영여금 136 17. 기타자본항목 137 18. 비용의 성격별 분류 138 19. 판매비와관리비 139 20. 기타수익 및 기타비용 140 21. 급용수익 및 금융비용 140 22. 법인세비용 141 24. 현급흐름표 142 25. 재무위험관리 141 24. 현급흐름표 142 25. 재무위험관리 144 26. 부문별 보고 155 27. 특수관계자와의 거래 156 6. 배당에 관한 사항 기래 156 7-2. 중권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 180 7-1. 중권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 180 7-1. 중권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 180 7-1. 중권의 발행을 통해 조달된 자금오 148 484 485 484 485 484 485 486 487 486 487 486 487 486 487 488 486 487 488 488		4-2. 손익계산서	118
4-5. 현금호름표 121 5. 제무제표 주석 122 1. 일반적 사항 122 2. 중요한 회계처리방침 122 3. 범주별 금융상품 123 4. 공정가지급융자산 124 5. 재고자산 126 6. 관계기업 및 공통기업 투자 127 7. 유형자산 127 8. 무형자산 129 9. 차입금 129 10. 사채 129 11. 순확정급여부제(자산) 131 11. 순확정급여부제(자산) 131 12. 충당부채 132 13. 우발부채와 약정사항 134 14. 제약부채 135 15. 자본금 135 16. 별도이익잉여금 136 17. 기타자본항목 137 18. 비용의 성격별 분류 138 19. 판매비와관리비 139 20. 기타주익 및 기타비용 140 21. 급음수익 및 금융비용 140 22. 법인세비용 141 24. 현금호름표 142 25. 재무위험관리 144 26. 부문별 보고 156 27. 독근관계자와의 거래 156 6. 배당에 관한 사항 178 7-2. 중권의 발행을 통한 자금조단 실적 180 7-2. 중권의 발행을 통한 자금조단 실적 180 7-2. 중권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 180		4-3. 포괄손익계산서	119
5. 재무제표 주석     122       1. 일반적 사항     122       2. 중요한 회계처리방침     122       3. 법주면 금융상품     123       4. 공정가치금융자산     126       6. 관계기업 및 공동기업 투자     127       7. 유형자산     127       8. 무형자산     129       9. 차업금     129       10. 사채     131       11. 순황정급여부채(자산)     131       12. 충당부채     132       13. 수발부채와 약정사항     134       14. 계약부채     135       15. 자본금     135       16. 별도이익잉여금     136       17. 기타자본항목     136       18. 비용의 성격별 분류     138       19. 판매비》편리비     139       20. 기타수의 및 기타비용     140       21. 금융수의 및 금융비용     140       21. 금융수의 및 금융비용     140       22. 법인세비용     141       23. 주당이익     141       24. 현급호름표     142       25. 재무위협관리     144       26. 부문별 보고     155       27. 특근관계자와의 거래     156       6. 배당에 관한 사항     176       6. 배당에 관한 사항     176       7-1. 증권의 발행을 통한 자금조단에 관한 사항     180       7-2. 증권의 발행을 통한 자금조단에 관한 사항     180       7-2. 증권의 발행을 통한 자금조단인 자금의 사용실적     183		4-4. 자본변동표	120
5. 재무제표 주석     122       1. 일반적 사항     122       2. 중요한 회계처리방침     122       3. 법주면 금융상품     123       4. 공정가치금융자산     126       6. 관계기업 및 공동기업 투자     127       7. 유형자산     127       8. 무형자산     129       9. 차업금     129       10. 사채     131       11. 순황정급여부채(자산)     131       12. 충당부채     132       13. 수발부채와 약정사항     134       14. 계약부채     135       15. 자본금     135       16. 별도이익잉여금     136       17. 기타자본항목     136       18. 비용의 성격별 분류     138       19. 판매비》편리비     139       20. 기타수의 및 기타비용     140       21. 금융수의 및 금융비용     140       21. 금융수의 및 금융비용     140       22. 법인세비용     141       23. 주당이익     141       24. 현급호름표     142       25. 재무위협관리     144       26. 부문별 보고     155       27. 특근관계자와의 거래     156       6. 배당에 관한 사항     176       6. 배당에 관한 사항     176       7-1. 증권의 발행을 통한 자금조단에 관한 사항     180       7-2. 증권의 발행을 통한 자금조단에 관한 사항     180       7-2. 증권의 발행을 통한 자금조단인 자금의 사용실적     183		4-5. 현금흐름표	121
2. 중요한 회계처리방침     122       3. 범주별 금융상품     123       4. 공정가치금융자산     126       5. 제교자산     127       7. 유형자산     127       8. 무형자산     129       9. 차임금     129       10. 사채     131       11. 순확경급여부제(자산)     131       12. 충당부채     132       13. 우발부채와 약정사항     134       14. 계약부채     135       15. 자본금     135       16. 별도이익잉여금     136       17. 기타자분항목     137       18. 비용의 성격별 분류     138       19. 판매비와관리비     139       20. 기타수익 및 기타비용     140       21. 금융수익 및 금융비용     140       21. 금융수익 및 금융비용     140       22. 법인세비용     141       23. 주당이익     141       24. 현금호름표     142       25. 재무위험관리     144       26. 부문별 보고     156       27. 특수관계자와의 거래     156       6. 배당에 관한 사항     178       7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항     180       7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항     180       7-2. 증권의 발행을 통한 자금조달에 사용실적     180       7-2. 증권의 발행을 통한 자금조달이 사용실적     183	5.	재무제표 주석	122
3. 범주별 금융상품     123       4. 공정가지금융자산     126       5. 재교자산     127       7. 유형자산     127       8. 무형자산     129       9. 차임금     129       10. 사체     131       11. 순확정급여부제(자산)     131       12. 충당부제     132       13. 우발부채와 약정사항     134       14. 계약부채     135       15. 자본급     135       16. 별도이익잉여금     136       17. 기타자본항목     137       18. 비용의 성격별 분류     138       19. 판매비와관리비     139       20. 기타수익 및 기타비용     140       21. 금융수익 및 금융비용     140       22. 법인세비용     141       23. 주당이익     141       24. 현급호름표     142       25. 재무위험관리     144       26. 부문별 보고     156       27. 특수관계자와의 거래     156       6. 배당에 관한 사항     178       7. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적     180       7-2. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적     180		1. 일반적 사항	122
3. 범주별 금융상품     123       4. 공정가지금융자산     126       5. 재교자산     127       7. 유형자산     127       8. 무형자산     129       9. 차임금     129       10. 사체     131       11. 순확정급여부제(자산)     131       12. 충당부제     132       13. 우발부채와 약정사항     134       14. 계약부채     135       15. 자본급     135       16. 별도이익잉여금     136       17. 기타자본항목     137       18. 비용의 성격별 분류     138       19. 판매비와관리비     139       20. 기타수익 및 기타비용     140       21. 금융수익 및 금융비용     140       22. 법인세비용     141       23. 주당이익     141       24. 현급호름표     142       25. 재무위험관리     144       26. 부문별 보고     156       27. 특수관계자와의 거래     156       6. 배당에 관한 사항     178       7. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적     180       7-2. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적     180		2. 중요한 회계처리방침	122
4. 공정가치금음자산       124         5. 재고자산       126         6. 관계기업 및 공동기업 투자       127         7. 유형자산       129         9. 차업금       129         10. 사채       131         11. 순확정급여부채(자산)       131         12. 충당부채       132         13. 주발부채와 약정사항       134         14. 계약부채       135         15. 자본급       135         16. 별모이익잉여금       136         17. 기타자본항목       137         18. 비용의 성격별 분류       138         19. 판매비와관리비       139         20. 기타수익 및 기타비용       140         21. 급용수익 및 금용비용       140         22. 법인세비용       141         24. 현금흥품       142         25. 재무위험관리       142         26. 부문별 보고       156         27. 투구관계자와의 거래       156         6. 배당에 관한 사항       178         7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항       180         7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항       180         7-2. 증권의 발행을 통한 자금조달인 작금의 사용실적       183			
6. 관계기업 및 공동기업 투자       127         7. 유형자산       129         8. 무형자산       129         9. 차입금       129         10. 사체       131         11. 순확정급여부채(자산)       131         12. 충당부채       132         13. 우발부채와 약정사항       134         14. 계약부채       135         15. 자분급       135         16. 별도이익잉여금       136         17. 기타자본항목       137         18. 비용의 성격별 분류       138         19. 판매비와관리비       139         20. 기타수익 및 기타비용       140         21. 금융수익 및 금융비용       140         22. 법인세비용       141         23. 주당이익       141         24. 현급으름표       141         25. 재무위험관리       142         26. 부문별 보고       155         27. 특수관계자와의 거래       156         6. 배당에 관한 사항       178         7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항       180         7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항       180         7-2. 증권의 발행을 통한 자금조달신 자금의 사용실적       183			
7. 유형자산       127         8. 무형자산       129         9. 차업금       129         10. 사채       131         11. 순확정급여부채(자산)       131         12. 충당부채       132         13. 우발부채와 약정사항       134         14. 계약부채       135         15. 자본금       135         16. 별도이익잉여금       136         17. 기타자본항목       137         18. 비용의 성격별 분류       138         19. 판매비와관리비       139         20. 기타수익 및 기타비용       140         21. 금융수익 및 금융비용       140         22. 법인세비용       141         23. 주당이익       141         24. 현금르표       142         25. 재무위험관리       144         26. 부문별 보고       155         27. 특수관계자와의 거래       156         6. 배당에 관한 사항       178         7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항       180         7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항       180         7-2. 증권의 발행을 통한 자금조달인 자금지을 사용실적       183		5. 재고자산	126
8. 무형자산		6. 관계기업 및 공동기업 투자	127
9. 차입금 129 10. 사채 131 11. 순확정급여부채(자산) 131 11. 순확정급여부채(자산) 131 12. 충당부채 132 13. 수발부채와 약정사항 134 14. 계약부채 135 15. 자본금 135 16. 별도이익잉여금 136 17. 기타자본항목 137 18. 비용의 성격별 분류 138 19. 판매비와관리비 139 20. 기타수익 및 기타비용 140 21. 금융수익 및 금융비용 140 21. 금융수익 및 금융비용 140 22. 법인세비용 141 23. 주당이익 141 24. 현급흐름표 142 25. 재무위험관리 144 26. 부문별 보고 155 27. 특수관계자와의 거래 156 6. 배당에 관한 사항 178 7. 중권의 발행을 통한 자금조달 실적 180 7-1. 중권의 발행을 통한 자금조달 실적 180 7-2. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 180		7. 유형자산	127
10. 사채 131 11. 순확정급여부채(자산) 131 12. 충당부채 132 13. 우발부채와 약정사항 134 14. 계약부채 135 15. 자본금 135 16. 별도이익잉여금 136 17. 기타자본항목 137 18. 비용의 성격별 분류 138 19. 판매비와관리비 139 20. 기타수익 및 기타비용 140 21. 금융수익 및 금융비용 140 22. 법인세비용 140 22. 법인세비용 141 23. 주당이익 141 24. 현금흐름표 142 25. 재무위험관리 144 26. 부문별 보고 155 27. 특수관계자와의 거래 144 26. 부문별 보고 155 27. 특수관계자와의 거래 156 6. 배당에 관한 사항 178 7. 중권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 180 7-1. 중권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 180		8. 무형자산	129
11. 순확정급여부채(자산) 131 12. 충당부채 132 13. 우발부채와 약정사항 134 14. 계약부채 135 15. 자본금 135 16. 별도이익잉여금 136 17. 기타자본항목 137 18. 비용의 성격별 분류 138 19. 판매비와관리비 139 20. 기타수익 및 기타비용 140 21. 금융수익 및 금융비용 140 22. 법인세비용 141 23. 주당이익 141 24. 현금흐름표 142 25. 재무위험관리 141 24. 현금흐름표 142 25. 재무위험관리 155 27. 특수관계자와의 거래 156 6. 배당에 관한 사항 178 7. 중권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 180 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 180 7-2. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 180		9. 차입금	129
12. 충당부채 132 13. 우발부채와 약정사항 134 14. 계약부채 135 15. 자본금 135 16. 별도이익잉여금 136 17. 기타자본항목 137 18. 비용의 성격별 분류 138 19. 판매비와관리비 139 20. 기타수익 및 기타비용 140 21. 금융수익 및 금융비용 140 22. 법인세비용 141 23. 주당이익 141 24. 현금흐름표 142 25. 재무위험관리 142 26. 부문별 보고 155 27. 특수관계자와의 거래 156 6. 배당에 관한 사항 178 7. 중권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 180 7-1. 중권의 발행을 통한 자금조달 실적 180 7-2. 중권의 발행을 통한 자금조달 실적 180 7-2. 중권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 183		10. 사채	131
13. 수발부채와 약정사항		11. 순확정급여부채(자산)	131
14. 계약부채			
15. 자본금13516. 별도이익잉여금13617. 기타자본항목13718. 비용의 성격별 분류13819. 판매비와관리비13920. 기타수익 및 기타비용14021. 금융수익 및 금융비용14022. 법인세비용14123. 주당이익14124. 현금흐름표14225. 재무위험관리14426. 부문별 보고15527. 특수관계자와의 거래1566. 배당에 관한 사항1787. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항1807-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적1807-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적180		13. 우발부채와 약정사항	134
16. 별도이익잉여금		14. 계약부채	135
17. 기타자본항목13718. 비용의 성격별 분류13819. 판매비와관리비13920. 기타수익 및 기타비용14021. 금융수익 및 금융비용14022. 법인세비용14123. 주당이익14124. 현금흐름표14225. 재무위험관리14426. 부문별 보고15527. 특수관계자와의 거래1566. 배당에 관한 사항1787. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항1807-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적1807-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적180		15. 자본금	135
18. 비용의 성격별 분류13819. 판매비와관리비13920. 기타수익 및 기타비용14021. 금융수익 및 금융비용14123. 주당이익14124. 현금흐름표14225. 재무위험관리14426. 부문별 보고15527. 특수관계자와의 거래1566. 배당에 관한 사항1787. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항1807-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적1807-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적183		16. 별도이익잉여금	136
19. 판매비와관리비		17. 기타자본항목	137
20. 기타수익 및 기타비용       140         21. 금융수익 및 금융비용       141         22. 법인세비용       141         23. 주당이익       141         24. 현금흐름표       142         25. 재무위험관리       155         27. 특수관계자와의 거래       156         6. 배당에 관한 사항       178         7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항       180         7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적       180         7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적       183		18. 비용의 성격별 분류	138
21. 금융수익 및 금융비용14022. 법인세비용14123. 주당이익14124. 현금흐름표14225. 재무위험관리14426. 부문별 보고15527. 특수관계자와의 거래1566. 배당에 관한 사항1787. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항1807-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적1807-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적183		19. 판매비와관리비	139
22. 법인세비용14123. 주당이익14224. 현금흐름표14225. 재무위험관리15527. 특수관계자와의 거래1566. 배당에 관한 사항1787. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항1807-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적1807-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적183		20. 기타수익 및 기타비용	140
23. 주당이익		21. 금융수익 및 금융비용	140
24. 현금흐름표14225. 재무위험관리14426. 부문별 보고15527. 특수관계자와의 거래1566. 배당에 관한 사항1787. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항1807-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적1807-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적183		22. 법인세비용	141
25. 재무위험관리14426. 부문별 보고15527. 특수관계자와의 거래1566. 배당에 관한 사항1787. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항1807-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적1807-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적183		23. 주당이익	141
26. 부문별 보고.15527. 특수관계자와의 거래.1566. 배당에 관한 사항.1787. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항.1807-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적.1807-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적.183		24. 현금흐름표	142
27. 특수관계자와의 거래       156         6. 배당에 관한 사항       178         7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항       180         7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적       180         7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적       183		25. 재무위험관리	144
27. 특수관계자와의 거래       156         6. 배당에 관한 사항       178         7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항       180         7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적       180         7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적       183			
6. 배당에 관한 사항1787. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항1807-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적1807-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적183			
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항	6.		
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적180 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적183			
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적183			
	8.		

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	208
V. 회계감사인의 감사의견 등	209
1. 외부감사에 관한 사항	209
2. 내부통제에 관한 사항	217
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	218
1. 이사회에 관한 사항	218
2. 감사제도에 관한 사항	218
3. 주주총회 등에 관한 사항	219
VII. 주주에 관한 사항	226
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	232
1. 임원 및 직원 등의 현황	232
2. 임원의 보수 등	283
IX. 계열회사 등에 관한 사항	284
X. 대주주 등과의 거래내용	285
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	288
1. 공시내용 진행 및 변경사항	288
2. 우발부채 등에 관한 사항	288
3. 제재 등과 관련된 사항	291
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항	291
XII. 상세표	292
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)	292
2. 계열회사 현황(상세)	292
3. 타법인출자 현황(상세)	292
4. 연구개발실적(상세)	293
【 전문가의 확인 】	314
1. 전문가의 확인	314
2. 전문가와의 이해관계	314

# 분기보고서

(제 56 기)

2024년 01월 01일 부터 사업연도

2024년 03월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중 2024년 5월 16일

제출대상법인 유형: 주권상장법인 면제사유발생: 해당사항 없음

회 사 명: 삼성전자주식회사

대 표 이 사: 한 종 희

본 점 소 재 지: 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

(전 화) 031-200-1114

(홈페이지) http://www.samsung.com/sec

작 성 책 임 자: (직 책) 재경팀장 (성 명) 김 동 욱

(전 화) 031-277-7218

# 【 대표이사 등의 확인 】

# 확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 2024년 1분기 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2024. 5. 16

삼성전자 주식회사

대표이사: 한 종 희

신고업무 담당임원: 박 학 규

# I. 회사의 개요

# 1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기·사업보고서에 기재 예정)

# 2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (사업보고서 등에 기재 예정)

# 3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (사업보고서 등에 기재 예정)

# 4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기·사업보고서에 기재 예정)

# 5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

# II. 사업의 내용

## 1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 227개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업별로 보면, Set 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산・판매하며, 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산・판매하고, SDC가 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산・판매하고 있습니다. 또한, Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오 등 전장제품과 포터블/사운드바 스피커 등 소비자오디오 제품 등을 생산・판매하고 있습니다.

☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본사와 32개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이㈜와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매㈜, 제품 수리 서비스를 담당하는 삼성전자서비스㈜, 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍㈜ 등 비상장 종속기업들로 구성되어 있습니다.

해외(미주, 유럽·CIS, 중동·아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 195개의 비상장 종속기업이 운영되고 있습니다.

미주에는 TV, 스마트폰 등 Set 제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA), TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체 · 디스플레이 패널 판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set 제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA) 등을 포함하여 총 46개의 판매·생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽·CIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy), SERC(Russia) 등 Set 제품 판매법인과 SEH(Hungary), SERK(Russia) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 SEPM(Poland) 등을 포함하여 총 68개의 법인이 운영되고 있습니다.

중동·아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set 제품 판매법인과 SEEG(Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 20개 법인이 운영되고 있습니다.

아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과 스마트폰 등 생산법인 SEV·SEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), 디스플레이 패널 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 31개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set 제품 판매법인과 SSS(Shanghai), SSCX(Xian) 등 반도체·디스플레이 패널 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set 제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 30개의 법인이 운영되고 있습니다.

2024년 1분기 당사의 매출은 71조 9,156억원으로 전년 동기 대비 12.8% 증가하였으며, 주요 매출처로는 Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics, Verizon 등(알파벳순)이 있습니다.

# 2. 주요 제품 및 서비스

## 가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산·판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등을 생산·판매하고 있습니다.

2024년 1분기 매출은 DX 부문이 47조 2,927억원(65.8%), DS 부문이 23조 1,373억원 (32.2%)이며, SDC가 5조 3,864억원(7.5%), Harman은 3조 2,003억원(4.5%)입니다.

(단위: 억원, %)

부 문	주요 제품	매출액	비중
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	472,927	65.8%
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	231,373	32.2%
SDC	스마트폰용 OLED패널 등	53,864	7.5%
Harman	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	32,003	4.5%
기타	부문간 내부거래 제거 등	△71,011	△10.0%
	 총 계		

<sup>※</sup> 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

## 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2024년 1분기 TV의 평균 판매가격은 전년 연간 평균과 유사한 수준이며, 스마트폰은 전년 연간 평균 대비 약 17% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 연간 평균 대비 약 28% 상승하였으며, 스마트폰용 OLED 패널은 약 34% 하락하였습니다. 한편 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년 연간 평균 대비 약 1% 상승하였습니다.

<sup>※</sup> 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

# 3. 원재료 및 생산설비

## 가. 주요 원재료 현황

당사의 주요 원재료로 DX 부문은 모바일AP 솔루션, Camera Module 등을 Qualcomm, 삼성전기㈜ 등에서 공급받고 있으며, TV·모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Chemical, Wafer 등을 솔브레인㈜, SK실트론㈜ 등으로부터, SDC는 FPCA, Cover Glass 등을 ㈜비에이치, Apple 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 MCU(Micro Controller Unit)를 포함한 SOC(System-On-Chip), 통신 모듈 등을 NVIDIA, WNC 등에서 공급받고 있습니다.

(단위: 억원, %)

부 문	품 목	구체적 용도	매입액	비중	주요 매입처
	모바일AP 솔루션	CPU	34,915	18.7%	Qualcomm, MediaTek 등
	디스플레이 패널	TV·모니터용 화면표시장치	19,091	10.2%	CSOT,SDP등
DX 부문	Camera Module	스마트폰 카메라	17,150	9.2%	삼성전기㈜, ㈜파트론 등
	기타	_	115,575	61.9%	
	소	: 계	186,731	100.0%	
	Chemical	원판 가공	6,404	15.6%	솔브레인㈜, 동우화인켐㈜ 등
DS 부문	Wafer	반도체 원판	5,583	13.6%	SK실트론㈜, SUMCO 등
D3 +E	기타	_	29,012	70.8%	
	소 계		40,999	100.0%	
	FPCA	구동회로	4,330	17.7%	㈜비에이치, 영풍전자㈜ 등
SDC	Cover Glass	강화유리	2,506	10.2%	Apple, Biel 등
300	기타	_	17,662	72.1%	
	소 계		24,498	100.0%	
	SOC(System-On-Chip)	CPU	2,046	18.2%	NVIDIA, Intel 등
Harman	통신 모듈	차량 통신	1,017	9.0%	WNC(Wistron NeWeb Corp.) 등
	기타	_	8,205	72.8%	
	소 계		11,268	100.0%	
기타	기타		92		
	총 계		263,588		

<sup>※</sup> 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.

<sup>※</sup> 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.

<sup>※</sup> 주요 매입처 중 삼성전기㈜는 계열회사입니다.

## 나. 주요 원재료 가격 변동 추이

DX 부문의 주요 원재료인 모바일AP 솔루션 가격은 전년 연간 평균 대비 약 8% 상승하였고, Camera Module 가격은 약 13% 상승하였으며, TV·모니터용 디스플레이 패널 가격은 약 10% 상승하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년 연간 평균과 유사한 수준이며, SDC의 FPCA 가격은 약 38% 하락, 강화유리용 Cover Glass 가격은 약 37% 하락하였습니다. Harman의 원재료 중 SOC(System-On-Chip)가격은 전년 연간 평균대비 약 5% 하락하였으며, 통신 모듈은 약 9% 하락하였습니다.

※ 원재료 가격은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있습니다.

## 다. 생산능력, 생산실적, 가동률

#### (생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부 문 품 목		제56기 1분기	제55기	제54기	
DX 부문	TV, 모니터 등	13,210	53,552	55,747	
UX 구군	스마트폰 등	66,600	284,700	332,170	
DS 부문	메모리	577,186,808	1,926,651,546	1,905,731,836	
SDC	디스플레이 패널	569	2,320	2,700	
Harman	디지털 콕핏	2,841	10,912	11,257	

<sup>※</sup> 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다.

DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산 기준으로 환산생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass(2,200×2,500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털 콕핏 생산능력은 '각 거래처・제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다.

## (생산실적)

2024년(제56기) 1분기 DX 부문의 TV, 모니터 등 생산실적은 9,919천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. 스마트폰 등 생산실적은 52,909천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 577,187백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 디스플레이 패널 생산실적은 387천개(8세대 Glass 환산 기준)이며한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 1,811천개이며, 주로 멕시코, 헝가리, 중국 등에서 생산되고 있습니다.

(단위:천대,천개)

부 문	품 목	제56기 1분기 제55기		제56기 1분기 제55기 제54기		제54기
UV FID	TV, 모니터 등	9,919	40,085	41,802		
DX 부문	스마트폰 등	52,909	189,991	229,180		
DS 부문	메모리	577,186,808	1,926,651,546	1,905,731,836		
SDC	디스플레이 패널	387	1,407	2,008		
Harman	디지털 콕핏	1,811	7,658	8,334		

<sup>※</sup> 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.

#### (가동률)

당사 DX 부문의 2024년(제56기) 1분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV, 모니터 등은 75.1%, 스마트폰 등은 79.4%입니다.

(단위 : 천대)

부 문	품 목	제56기 1분기				
	古 今 	생산능력 대수	실제 생산 대수	가동률		
DX 부문	TV, 모니터 등	13,210	9,919	75.1%		
	스마트폰 등	66,600	52,909	79.4%		

DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 디스플레이 패널 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 2024년(제56기) 1분기 가동일은 휴일을 포함하여 총 91일입니다. 가동률은 생산라인별 가동 가능시간 (가동일 ×생산라인 수 ×24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다

(단위:시간)

부 문	품 목	제56기 1분기		
		가동 가능 시간	실제 가동 시간	가동률
DS 부문	메모리	21,840	21,840	100.0%
SDC	디스플레이 패널	10,920	10,920	100.0%

Harman의 2024년 1분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 63.7%입니다.

(단위:천개)

부문	품 목	제56기 1분기			
<b>十</b> 正	古 今 	생산능력 개수	실제 생산 개수	가동률	
Harman	디지털 콕핏	2,841	1,811	63.7%	

## 라. 생산설비 및 투자 현황 등

## (생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄,SDC 및 Harman 산하 종속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.

#### [주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동)
국내	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동)
(DX 부문,	평택사업장	경기도 평택시 고덕면 삼성로 114
DS 부문, SDC 산하	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465 (성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)
12개 사업장)	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244(공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동)
	북미 총괄	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA
	구주 총괄	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK
	중국 총괄	No.31, Jinghui Street, Chaoyang, Beijing, China
해외	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore
(DX 부문 산하	서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India
9개 지역총괄)	CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia
	중동 총괄	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE
	아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa
	중남미 총괄	Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil
	미주 총괄	3655 N. 1st St. San Jose, California, USA
해외	구주 총괄	Einsteinstrasse 174, 81677, Munich, Germany
(DS 부문 산하	중국 총괄	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China
5개 지역총괄)	동남아 총괄	3 Church Street, #26-01 Samsung Hub, Singapore
	일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan
	미국 HQ	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA
	Harman Becker Automotive Systems,	20001 Cabat Drive Nevi Mishigan USA
Harman	Inc.	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA
Harman	Harman Becker Automotive Systems	16 Packer Cooring St. Karlahad, Cormany
	GmbH	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany
	Harman Consumer Nederland B.V.	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2024년 1분기말 현재 장부금액은 191조 1,556억원으로 전년말 대비 3조 8,993억원 증가하였습니다.

(단위: 억원)

구 분	₹	토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	계
71	기초장부금액	99,994	432,381	833,092	467,203	39,893	1,872,563
호	- 취득원가	101,580	736,900	3,285,615	467,203	140,586	4,731,884
소	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,586	△304,519	△2,452,523	-	△100,693	△2,859,321
	일반취득 및 자본적지출	564	12,496	58,712	41,952	4,012	117,736
증	감가상각	△123	△10,302	△78,039	-	△3,849	△92,313
감	처분·폐기·손상	△6	△1,052	△134	-	△115	△1,307
	기타	215	4,953	3,681	5,493	535	14,877
71	기말장부금액	100,644	438,476	817,312	514,648	40,476	1,911,556
말	- 취득원가	102,312	754,494	3,366,763	514,648	145,294	4,883,511
2	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,668	△316,018	△2,549,451	_	△104,818	△2,971,955

<sup>※</sup> 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다.

[△는 부(-)의 값임]

#### (시설투자 현황)

2024년 1분기 중 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설·전환과 인프라 투자를 중심으로 11.3조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 2024년 글로벌 시황 개선에 대비하여 차세대 기술 경쟁력 강화 및 중장기 수요 대비를 위한 투자를 지속 점검할 것이며, 투자 효율성제고를 통하여 내실을 다지는 활동도 병행할 계획입니다.

(단위: 억원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액
DS 부문	신ㆍ증설, 보완 등	2024.01~2024.03	건물ㆍ설비 등	96,663
SDC	신ㆍ증설, 보완 등	2024.01~2024.03	건물ㆍ설비 등	11,410
기타	신ㆍ증설, 보완 등	2024.01~2024.03	건물ㆍ설비 등	5,014
	한미	계		113,087

<sup>※</sup> 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

<sup>※</sup> 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.

# 4. 매출 및 수주상황

# 가. 매출실적

2024년 1분기 매출은 71조 9,156억원으로 전년 동기 대비 12.8% 증가하였습니다. 부문별로 보면 전년 동기 대비 DX 부문이 2.3%, DS 부문이 68.5% 증가하였고, SDC는 18.6% 감소하였으며, Harman은 1.1% 증가하였습니다.

(단위: 억원)

부 문	매출유형	품 목	제56기 1분기	제55기	제54기
DX 부문	제·상품, 용역 및 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	472,927	1,699,923	1,824,897
DS 부문	제·상품, 용역 및 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	231,373	665,945	984,553
SDC	제·상품, 용역 및 기타매출	스마트폰용 OLED 패널 등	53,864	309,754	343,826
Harman	제·상품, 용역 및 기타매출	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	32,003	143,885	132,137
기 타	기 타 부문간 내부거래 제거 등		△71,011	△230,152	△263,099
	합	4	719,156	2,589,355	3,022,314

<sup>※</sup> 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

# (1) 주요 제품별 매출실적

(단위: 억원)

구	분	제56기 1분기	제55기	제54기
	TV, 모니터 등	72,340	303,752	332,795
	스마트폰 등	327,914	1,086,325	1,154,254
	메모리	174,943	441,254	685,349
	디스플레이 패널	53,864	309,754	343,826

<sup>※</sup> 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

## (2) 매출유형별 매출실적

(단위: 억원)

구 분	제56기 1분기	제55기	제54기
제・상품	694,159	2,461,380	2,903,461
용역 및 기타매출	24,997	127,975	118,853
Я	719,156	2,589,355	3,022,314

<sup>※</sup> 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

## (3) 주요 지역별 매출 현황

(단위: 억원)

구 분		제56기 1분기	제55기	제54기
내수	국내	60,791	205,196	221,799
	미주	141,301	510,934	659,617
수출	유럽	74,994	239,342	265,147
一 一 一	아시아・아프리카	87,764	326,262	425,114
	중국	147,546	422,007	546,998
	계	512,396	1,703,741	2,118,675

<sup>※</sup> 별도 기준의 내수·수출 매출 현황입니다.

# 나. 판매경로 등

# (1) 국내

판매자	판 매 경 로	소비자
	전속 대리점	
생산 및	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등)	, Д ЦІ ТІ
매입	통신사업자(SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스)	선 소비자 
	직접판매(B2B 및 온라인)	

# (2) 해외

판매자	판 매 경 로							소비자
			Retailer					
		С	Dealer			Reta	ailer	
	판매법인	Distribu	utor		Dealer		Retailer	
생산법인 생산법인		통신사업자, Automotive OEM			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
생산합원		직접판매(B2B 및 온라인)				소비자		
		Retailer 판매법인 Dealer Retailer						
	물류법인 핀			Dealer			Retailer	
			Distri	butor	Dea	ler	Retailer	

# (3) 판매경로별 매출액 비중

경 로	도매	소매	특직판	기타
비 중	18%	26%	46%	9%

# 다. 판매방법 및 조건

## (1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	약정여신조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
통신사업자	SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담 (공동마케팅)
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

## (2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래처 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

# 라. 판매전략

- 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- ·고객·시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

## 마. 주요 매출처

2024년 1분기 당사의 주요 매출처로는 Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics, Verizon 등(알파벳순) 입니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 13% 수준입니다.

## 바. 수주상황

2024년 1분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

# 5. 위험관리 및 파생거래

## 가. 재무위험관리정책

당사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다.

재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정 , 환혯지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금 융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

## 나. 주요 재무위험관리

#### (1) 시장위험

#### (환율변동위험)

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있 습니다.

당사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는 데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 당사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

#### (이자율변동위험)

이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.

#### (주가변동위험)

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산 으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영전)에 미치는 영향은 58,830백만원(전분기: 111,415백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영전)에 미치는 영향은 2,333백만원(전분기: 5,354백만원)입니다.

#### (2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정 · 관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.

당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.

#### (3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 당사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.

## (4) 자본위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부 채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	제56기 1분기말	제55기말
부 채	98,983,688	92,228,115
자 본	371,916,124	363,677,865
부채비율	26.6%	25.4%

## 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 환율변동 위험관리 목적상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도 (Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다.

2024년 1분기말 현재 당사는 USD, EUR 등 총 28개 통화에 대하여 2,843건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 자산·부채 장부금액 및 관련손익은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	자산	부채	이익	손실
통화선도	100,657	55,998	176,423	183,687

그리고 당사는 레인보우로보틱스㈜ 및 그 최대주주 등과 체결한 주주간 계약에 따라, 일정 기간 동안 최대주주 등에게 최대주주 등이 보유하는 주식의 전부 또는 일부를 당사 또 는 당사가 지정한 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 또한 레인보우 로보틱스㈜의 최대주주 등은 일정한 사유가 발생할 경우, 당사가 보유한 레인보우로보틱스 ㈜ 지분의 전부 또는 일부를 최대주주 등에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. . 2024년 1분기말 현재 해당 콜옵션의 공정가치는 안진회계법인이 평가하였습니다.

또한, 종속회사인 삼성디스플레이㈜는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할수 있는 풋옵션을 보유하고 있으며, TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이㈜가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.

2024년 1분기말 현재 상기 풋옵션들 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다.

# 6. 주요계약 및 연구개발활동

# 가. 경영상의 주요 계약 등

계약 상대방	항 목	내 용		
Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약		
	체결시기	2014.01.25		
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보		
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함)		
	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약		
GlobalFoundries	체결시기	2014.02.28		
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대		
	계약 유형	EMADA		
	체결시기 및 기간	2019.02.27~2024.12.31(연장)		
Google		유럽 32개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에		
	목적 및 내용	대한		
		라이선스 계약		
	계약 유형	상호 특허 사용 계약		
Ericsson	체결시기	2021.05.07		
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보		
	계약 유형	상호 특허 사용 계약		
Qualcomm	체결시기	2022.07.06		
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스·부제소를 통한 사업자유도 확보		
	계약 유형	상호 특허 사용 계약		
Huawei	체결시기	2022.07.13		
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보		
	계약 유형	상호 특허 사용 계약		
Nokia	체결시기	2023.01.19		
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보		

<sup>※</sup> 기타 영업기밀에 해당하는 사항은 기재하지 않았습니다.

## 나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품,미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

2024년(제56기) 1분기 당사의 연구개발비용은 7조 8,201억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감되거나 자산화된 연구개발비를 제외하고 7조 8,200억원을 당기비용으로 회계처리하였 습니다.

[연구개발비용] (단위: 백만원, %)

과 목		제56기 1분기	제55기	제54기
연구개발비용 총계		7,820,071	28,352,769	24,929,171
(정부보조금)		△31	△13,045	△9,973
연구개발비용 계		7,820,040	28,339,724	24,919,198
회계	개발비 자산화(무형자산)	_	_	_
처리	연구개발비(비용)	7,820,040	28,339,724	24,919,198
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100]		10.9%	10.9%	8.2%

<sup>※</sup> 연결 누계기준입니다.

<sup>※</sup> 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 [△는 부(-)의 값임]총액을 기준으로 산정하였습니다.

### 다. 연구개발 조직 및 운영

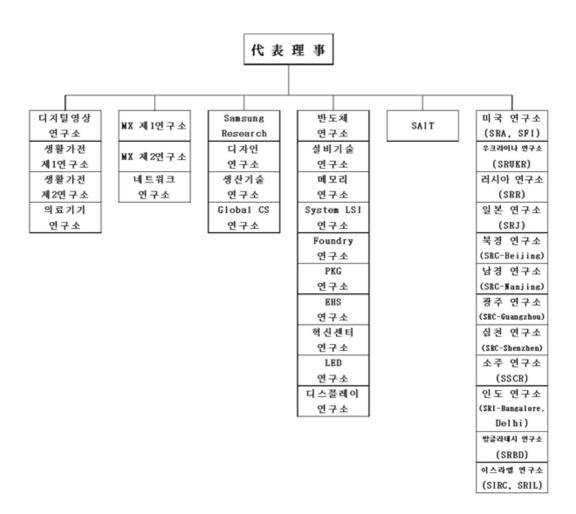
## (국내)

당사는 연구개발 조직을 기술 상용화 시기에 따라 3단계로 체계화하여 운영하고 있습니다.

향후 1~2년 내 시장에 선보일 상품화 기술은 각 부문 산하 사업부 개발팀에서 개발하고 있으며, 3~5년 내 중장기 미래 유망 기술은 Samsung Research, 반도체연구소 등의 각 부문 연구소에서 개발하고 있습니다. 또한, 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술은 당사의 종합 연구소인 SAIT에서 선행 개발하고 있습니다. SAIT는 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 주력 사업의 기술 경쟁력 강화, 창의적 R&D 체제를 구축하기 위한 연구개발 활동을 수행하고 있습니다.

#### (해외)

미국(SRA, SFI), 우크라이나(SRUKR), 러시아(SRR), 일본(SRJ), 중국(SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzhen, SSCR), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SIRC, SRIL) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및 기초 기술 연구 등을 진행하고 있습니다.



※ 연구개발조직도는 2024년 1분기말 기준입니다.

# 라. 연구개발실적

2024년 1분기 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
_	갤럭시 S24	· Galaxy S24·S24+·S24 Ultra 출시
		· Galaxy A55 5G 출시
	갤럭시 A	· Galaxy A35 5G 출시
	르크시 시	· Galaxy A25 5G 출시
		· Galaxy A15 LTE · 5G 출시
		· Galaxy Book4 Ultra 출시
DX 부문	DX 부문 갤럭시북	· Galaxy Book4 Pro 360 출시
		· Galaxy Book4 Pro 출시
	Neo QLED 8K	・Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV 출시
	Neo QLED 4K	・Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 출시
	냉장고	・Peltier 적용 에너지효율 초절전 BESPOKE AI 하이브리드 냉장고 출시
	세탁기	・세탁건조기 BESPOKE AI 콤보 출시
	청소기	・한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 출시
	НВМ	· 업계 최초 36GB HBM3E 12H D램 개발
DS 부문	SSD	·성능과 범용성 모두 갖춘 소비자용 SSD '990 EVO'출시
	엑시노스	·최신 기술 적용 모바일 AP '멕시노스 1480' 공개
SDC	OLED	· Galaxy S24 AMOLED 개발
SDC	QD-Display	· 31.5"UHD, 27"QHD, QD-OLED 개발

<sup>※</sup>상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조

## 7. 기타 참고사항

## 가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한이래 현재 세계적으로 총 250,691건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

#### [국가별 등록 건수(2024년 1분기말 현재, 연결 기준)]

(단위 : 건)

구분	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가	계
등록건수	58,997	94,903	45,448	24,709	8,938	17,696	250,691

2024년 1분기 중 총 7.8조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 1,979건, 미국 특허 2,505건 등을 등록하였습니다.

#### [주요 국가 연도별 특허등록 건수]

(단위 : 건)

구 분	2024년 1분기	2023년	2022년
한 국	1,979	8,909	9,136
미국	2,505	8,952	8,490

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술·특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련선행 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Google(2014.01.체결), Ericsson(2021.05.), Qualcomm(2022.07.), Huawei(2022.07.), Nokia(2023.01.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2024년 1분기 중 미국에서 138건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다.

등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

## 나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고지속가능보고서 등을통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

#### (제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자건강과 안전에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정 (Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수·재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기·전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

- 1. 폐제품 회수 · 재활용법 (예: EU WEEE Directive)
- 2. 유해물질 사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
- 3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

#### (사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기오염방지시설, 수질 오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO 14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

- 1. 환경오염물질 배출 규제: 「물환경보전법」「대기환경보전법」「폐기물관리법」「소음·진동관리법」「환경영향평가법」등
- 2. 온실가스 배출 관리: 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 「기후위기대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법」등
- 3. 기타 사업장환경관리법: 「화학물질관리법」 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 「악취방지법」「토양환경보전법」등

#### (온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 국내에서 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법」제27조(관리업체의 온실가스 목표관리)에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제27조 3항 및 온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제24조(배출량의 보고 및 검증)에 따라제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위:tCO2-eq, TJ)

구 분	2023년	2022년	2021년
온실가스(tCO2-eq)	17,344,446	19,285,537	19,267,835
에너지(TJ)	301,604	290,111	274,298

- ※ 연결 기준입니다.
- ※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.
- ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
- ※ 2023년 배출량 및 에너지사용량은 정부의 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

#### 다. 사업부문별 현황

#### [DX 부문]

#### (산업의 특성 등)

#### 1) TV산업

DX 부문의 주요 제품인 TV 산업은 1926년 흑백 TV, 1954년 Color TV가 각각 등장한 이후 지금까지, 평면 TV(LCD/PDP), 스마트 TV, 초대형 TV(QLED/OLED/Neo QLED), 마이크로 LED 등 최고 화질을 추구하는 스크린 혁신활동이 지속적으로 일어나고 있습니다.

TV에는 칩 설계, 회로개발, 화질/신호처리, AI 화질 기술 뿐만 아니라, 플랫폼과 어플리케이션이 잘 작동되도록 하는 운영체계(Operating System)와 각종 S/W 기술들이 적용됩니다. 최근들어 IoT 기술 발전으로 TV를 통해 제어할 수 있는 가정 내 전자기기들이 증가하고 있어서 스크린 허브 기능이 더욱 부각되고 있습니다.

TV업계는 마이크로 LED, Neo QLED, OLED 기술을 적용하여 최고 화질을 구현하는 제품 경쟁을 치열하게 하고 있습니다. 과거 55~65인치대가 주력이던 TV 시장은 이제 75인치 이상 98인치까지 초대형 제품들이 성장을 주도합니다. 4K 화질을 넘어서 8K 화질을 갖춘 제품이 새로운 시장을 열어가고 있으며, HD, FHD급 기존 화질을 고화질로 자동 업스케일하는 기술도 제품에 적용되고 있습니다.

TV업계는 AI 기술도 대거 채택하여 미래형 TV의 모습을 만들어 나가고 있습니다. 업체들마다 AI 관련 기술을 제품에 접목하기 위해 AI 반도체(System on Chip)는 물론 화질과 음질을 최적화하고, AI 기술을 활용하여 저화질 콘텐츠를 고화질로 업스케일링하는 기능도 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 기술력을 통해 TV는 집안내 가전 제품들을 연결하고 실시간으로 모니터링할 뿐만 아니라, 전력사용 최적화나 긴급상황 발생시 알림 서비스 등 새로운 서비스들을 제공하게 됩니다.

한편 TV 사용자들의 인식도 지난 수년간의 팬더믹 시기를 거치면서 크게 변화하고 있습니다. 사용자들은 TV를 통해 영화를 보고 뉴스를 시청하는 것 뿐만 아니라, 전세계 미술관의 예술작품들을 다운로드받아서 감상한다거나, 게임과 헬스케어, 화상회의와 온라인 교육과 같은 새로운 서비스를 체험하는데 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 자기만의 개성을 추구하는 구매자들을 위해 디자인과 이동설치성, 주변기기들과의 연동성을 강조한 라이프스타일 제품군도 매년 새롭게 출시되면서 틈새 시장이 빠르게 확대되고 있습니다.

#### 2) 모바일 산업

모바일 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동 통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되었으며, 2019년 초 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었습니다. 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2023년 7.3억대로 판매가 확대되었고, 이러한 5G의 확산은 AI·XR·자율주행 등 5G 융합 서비스 및 기반 산업의생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: TechInsights 2024.04).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2023년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 85% 수준, 피처폰의 비중은 일부 신흥 시장에서의 수요로 인해 15% 수준입니다 (출처: TechInsights 2024.03). 또한 스마트폰 보급률은 2023년 52.5%에서 2024년 53.1%로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다(출처: TechInsights 2023.12).

스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 고화질 Display, 폴더블 폼팩터, 멀티카메라, 센서, 방수·방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐만 아니라 플랫폼기반의 Application, UX, Game, Media, Digital Wallet, AI, 보안 등 전반적인 소프트웨어 기반 경험 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

#### (국내외 시장여건 등)

#### 1) TV산업

TV 시장 수요는 글로벌 경기 불확실성에 따른 소비심리 악화 영향으로 2022년 2억 328만대에서 2023년 2억 135만대 수준으로 소폭 감소하였습니다. 2024년은 파리올림픽 등 스포츠 이벤트에 따른 수요 확대 기대감으로 전년비 1.8% 성장한 2억 494만대를 기록할 것으로 전망됩니다. (출처: Omdia 2024.03)

#### < TV 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 1분기	2023년	2022년
TV	30.0%	30.1%	29.7%

<sup>※</sup> 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다. (2024년 1분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

#### 2) 모바일 산업

스마트폰 시장은 경기 회복 기대에 따른 소비심리 상승과 AI제품 · 서비스 확대 등으로 인해 2023년 11.5억대에서 2024년 11.8억대 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다(출처: TechInsights 2024.03). 태블릿 시장은 코로나19(COVID-19)의 영향에 따른 비대면 수요 증가로 2021년 1.8억대로 성장한 후, 교체 수요 감소 등으로 2023년 1.4억대 수준으로 역성 장 하였으나 2024년에는 교체 주기 도래에 따라 수요가 점진적으로 회복될 전망입니다(출처: TechInsights 2024.03).

#### < 스마트폰 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 1분기	2023년	2022년
스마트폰	20.3%	19.7%	21.7%

<sup>※</sup> 시장점유율은 외부조사기관인 TechInsights의 세계시장점유율 자료(수량 기준)를 활용하였습니다.

<sup>※</sup> TechInsights는 기존 외부조사기관인 Strategy Analytics를 인수하였습니다.

#### (영업의 개황 등)

#### 1) TV산업

당사는 2006년 이후 2023년까지 18년 연속으로 TV 판매 1위를 달성하였습니다.

2018년 당사는 세계 최초로 8K TV를 글로벌 시장에 공개하여 다시 한번 TV 산업의프리미엄 제품 리더십을 주도하였습니다. QLED 라인업은 중형에서 초대형까지 다양한 사이즈를 구비하여 소비자에게 폭넓은 선택을 할 수 있는 기회를 제공하였고, 화질도 한층 더 개선되었다는 전문가와 소비자의 평가를 받았습니다. 당사는 QLED뿐만 아니라 UHD 라인업에서도 초대형 사이즈를 구비해서 견조한 실적을 기록하였습니다.

전 세계 경제위기가 지속되는 상황에서도 QLED 4K・8K TV와 Lifestyle TV 신제품(The Terrace, The Premiere, The Sero 등)을 통해 시장 리더십과 지배력을 확대하였습니다. 또한, 명암비와 화질을 획기적으로 개선한 Neo QLED와 OLED를 출시해 프리미엄 제품군을 지속적으로 강화했으며, 라이프스타일 제품과 사운드바 제품 등 다양한 제품 판매를 통해 새로운 시장을 창출했습니다. 스마트 생태계 부분에서도 TV 플러스, OTT, 게임, 홈트레이닝등 다양한 외부 업체들과의 협업을 확대해 새로운 성장 동력으로 자리매김 하고 있습니다.

전사적으로 중점을 두고 있는 지속가능성 관련해서도 제품 소재에서부터 패키징에 이르기까지 환경 친화적인 다양한 시도들을 지속해 오고 있으며 접근성 기능을 발전시켜서 시각, 청각이 불편한 분들도 제품을 보다 쉽게 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

향후에도 당사의 주력 제품인 Neo QLED와 초대형, OLED 등 프리미엄 제품에 집중해 시장 점유율을 확대해 나가는 한편 라이프스타일 부문에서도 라인업 확대와 제품 성능 개선 등을 통해 소비자 맞춤형 제품들을 지속적으로 제공할 것입니다. 이 밖에도 AI를 활용한 다양한 기술을 TV 제품에 적용해 AI 스크린의 시대를 주도해나갈 것이며, 투명 마이크로 LED, AI 업스케일링 등 혁신적인 제품과 기능 연구개발 활동을 통해 소비자들의 일상이 더욱 가치 있게 변화할 수 있도록 할 것입니다.

#### 2) 모바일 산업

당사는 주력 사업인 스마트폰 시장에서 2011년 이후 13년 연속 글로벌 출하량 1위를 유지하고 있습니다(출처: TechInsights 2024.05). 또한, 스마트폰 뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블(스마트워치, 무선이어폰 등), 액세서리 등의 제품과 함께 Digital Health, Digital Wallet 등 컨텐츠와 서비스 부문에서도 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여지역별시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 대화면 Infinity Display에 더해 Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, UWB(Ultra Wideband)를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 방수・방진, 고속 유・무선 충전, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, 야간 촬영・8K 동영상 특화 카메라 기능, 생성형 AI를 적용한 검색・실시간 통번역・자동 내용 요약・사진 편집 등 고객의 필요로 하는 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 탑재한 '갤럭시 Z 폴드'로 신규 시장을 개척한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 '갤럭시 Z 플립'을 출시하였습니다. 갤럭시 Z 플립 시리즈는 아이코닉하고 젊은 감성의 디자인으로, 여성과 젊은 세대의 갤럭시 선호도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 이후 당사만의 기술 리더십과 소비자 가치 중심의 사용성을 기반으로 폴더블 특화 경험을 지속 강화한 4세대, 5세대 갤럭시 Z 시리즈를 출시하며 폴더블 시장을 주도해왔습니다.

2024년 1월 출시한 갤럭시 S24 시리즈는 당사 최초로 'Galaxy AI'를 탑재하여, 사람들간의 소통에 있어서 언어의 장벽을 낮추고, 생산성과 창의성을 높이는 새로운 AI 경험을 제공하고 있습니다. 또한 보다 강력한 보안성을 바탕으로 초연결 사회에서 소비자에게 안전한 AI 및 멀티 디바이스 사용 환경을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

스마트폰 외에도 대화면 디스플레이와 S Pen으로 노트 필기와 영상회의, 멀티태스킹등 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 생체 센서 기술을 적용하여 더욱 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 스마트 워치와 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰이 포함된 웨어러블 제품 등 다양한 Galaxy Ecosystem 제품군을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사는 제품과 더불어 그동안 Samsung Wallet(舊 Samsung Pay), Samsung Health, Bixby 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔습니다. Samsung Wallet은 결제 외에도 신분 증, 티켓 등의 다양한 기능을 제공하여 실물 지갑을 대체할 수 있는 서비스로 발전시켜 나가고 있으며, Samsung Health는 새로운 폼팩터와 AI 기능 적용을 통해 통합 건강관리 플랫폼으로서의 위상을 더욱 강화해 나가고자 합니다

또한, Ecosystem 확장을 위한 전략적 파트너십도 강화하고 있으며, SmartThings, Bixby, Cloud를 활용하고 당사의 방대한 글로벌 Installed-base 기반 서비스 사업 강화를 통해 수익 구조를 다변화하기 위해 노력하고 있습니다.

뿐만 아니라 제품에 재활용 소재 적용을 확대하는 등, 친환경 기술 혁신도 지속하고 있습니다. 대표적으로 플라스틱 폐기물 중 하나인 폐어망을 재활용해 만든 소재를 갤럭시 S22 시리즈 이후 많은 과제에 사용하고 있습니다. '갤럭시 Z 폴드5' 및 '갤럭시 Z 플립5'에는 플라스틱이외에도 재활용 글라스와 알루미늄을 적용하였으며, 갤럭시S24 시리즈에는 재활용 코발트와 희토류를 추가 적용하였습니다.

추가로, 당사는 2023년 5월 '자가 수리 프로그램'을 도입하고 대상 모델과 국가를 확대해 가는 등, E-waste를 최소화하여 환경에도 도움이 되고자 하였습니다.

당사는 앞으로도 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 지속적인 기술 혁신 및 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하겠습니다

#### [DS 부문]

#### (산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

메모리 반도체는 읽고 쓸 수 있는 램(RAM, Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억 장치, 응용프로그램의 일시적 로딩(Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로, 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처에 따라 종류가 다양하며, 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit), ISP(Image Signal Processor), Modem(Modulator-Demodulator) 등을 내장한 모바일 기기용 SOC(System-On-Chip)가 가장 대표적인 제품입니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 AP 제품과 이미지 센서 등을 공급하고 있습니다.

Foundry 사업은 팹리스(Fabless) 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해 주는 사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조 사업'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 많은 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체가 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스(Fabless) 업체로 전환하였습니다. 이에 따라 대규모 Capa를 보유 중인 5개 내외의 소수업체가 전체 파운드리 시장의 대부분을 영위하고 있습니다.

#### (국내외 시장여건 등)

메모리 시장은 지속적인 가격 상승에 대한 시장 기대감으로 전반적인 고객사 구매 수요가 장세를 보였습니다. 서버와 스토리지의 경우 Generative AI 수요가 지속 견조세를 보였고, 지난 분기에 이어 DDR5 및 고용량 SSD 제품의 수요 강세가 이어졌습니다. 특히, Generative AI와 연계된 고용량 SSD는 고객사 추가 요청이 급증하며 수요가 추가적으로 성장하는 모습을 보였습니다. PC와 모바일의 경우 DRAM/NAND 모두 탑재 용량이 지속 증가하였고, 이에 더해 중화모바일 OEM 고객사들 중심의 적극적인 Sell-in 영향으로 전분기에 이어 수요 강세가 지속되었습니다.

당사는 ASP(평균판매가격) 상승과 더불어 HBM, DDR5, 서버 SSD, UFS4.0 등 고부가가치 제품 위주로 수요에 대응하여 사업의 질적 성장을 실현시켰으며, 그 결과 메모리 사업은 흑자 전환되었습니다.

Foundry 시장은 2023년 하반기 플래그십 스마트폰 출시와 AI 산업용 고성능 컴퓨터(HPC) 수요 증가를 중심으로 하여 일부 응용처에서 점진적 회복세를 보이고 있습니다. 2024년 전체적으로는 고객사의 수요 회복과 함께, 본격 양산되는 3나노 등 최첨단 Advanced 공정이성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 중장기는 모바일과 전장 수요 증가와 함께 LLM(Large Language Model)의 거대화에 따라 GPU/AI, HBM(High Bandwidth Memory) 등의 수요가증가할 것으로 기대되며 이에 지속적인 성장세가 전망됩니다.

#### < DRAM 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 1분기	2023년	2022년
DRAM	43.9%	42.2%	43.1%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

#### (영업의 개황 등)

메모리의 서버 시장은 Generative AI향 수요를 필두로 한 업황 회복 추세는 2분기에도 지속이어질 것으로 예상됩니다. 특히, AI 서버 공급의 지속적인 증가와 이와 연계된 클라우드 서비스의 확대는 AI의 직접적인 영향을 받는 HBM 수요뿐만 아니라 통상적인(Conventional) 서버와 스토리지 수요도 함께 증가시킬 것입니다. 이에, 전반적인 서버 관련 수요는 지속 강세를 보일 것으로 전망됩니다. 모바일 또한 중화 OEM 고객사 중심의 Sell-in 영향이 계속 이어짐에 따라 2분기에도 안정적인 수요가 유지될 것으로 기대됩니다. 다만, PC의 경우 계절적비수기 영향 속 하반기 On-Device AI 위주 신제품 출시에 대비한 2분기 고객사들의 일시적인 완제품 유통 재고 조정이 진행될 것으로 보입니다. 이처럼 2분기에는 서버 및 스토리지 중심의 수요 견조세가 강화될 것으로 보이며, 이와 함께 하반기에 선단 공정을 중심으로 하는 공급 제약이 예상됨에 따라 응용별 차이는 있겠으나 시장 가격은 전반적으로 상승할 것으로 전망됩니다.

이러한 시장 상황 속에서 당사는 사업 포트폴리오 최적화 차원에서 PC 및 모바일 보다는 고부가가치 제품 위주의 HBM, DDR5, 고용량 SSD 등 서버 및 스토리지 관련 제품 중심으로 생산을 전환하여 운영 예정입니다. Generative AI향 수요 대응 차원에서 이번 달 HBM3E 8단 양산을 개시하였으며, 12단 제품도 2분기 내 양산할 예정입니다. 또한, 1b나노 32Gb DDR5 기반의 128GB 제품도 2분기 양산 및 고객 출하를 통해 서버 시장내 리더십을 강화할계획입니다. NAND 역시 서버향 SSD 판매를 확대하고 초고용량 64TB SSD의 2분기 중 개발 및 샘플 제공을 통해 AI향 수요에 적기 대응할 계획입니다. 추가로 당사는 업계 최초로 V9 양산을 개시하여 지속 가능한 기술 리더십 또한 제고해 나갈 예정입니다.

System LSI는 글로벌 모바일 수요 확대가 제한적인 상황에서 세트 업체들의 비용 상승 부담에 따른 가격 압박이 지속될 것으로 전망되나, On-device AI 신제품 적용 확대, 차세대 신제품 적기 개발, 고객과 협력 강화 및 원가 경쟁력 강화 등을 통해 극복하고 있습니다. SOC는 On-Device AI 및 고성능 IP를 탑재한 SOC 신제품 성공적 출시로 적용 모델 확대 중이며, 3나노 적용 제품 개발, 자동차향 SOC 등 제품 라인업 및 고객 확대 지속하고, Data-Center향 AI칩, 로봇향 등 차세대 기술 개발도 고객과 협력을 강화하고 있습니다.

이미지 센서는 당사 우위 미세 픽셀 성능을 기반으로 1억화소 이상 고화소 제품군 시장에서 카메라 해상도 및 줌 성능 차별화를 선도하고 있으며, 스마트폰에 사용하는 이미지 센서를 활용한 차량용 이미지 센서 개발 및 XR, 로봇 분야에 활용할 수 있는 전용 센서 준비 등 제품라인업도 강화하고 있습니다. LSI 제품 스마트폰향 OLED mDDI는 선단 공정 및 차별화 제품기반으로 기존/중화 고객과의 협력을 지속 강화하고, pDDI는 기존 TV/IT향 LCD 외 IT OLED향 pDDI와 TCON으로 사업 확대 중입니다. Power는 모바일향 매출 확대 및 메모리/Automotive향으로 응용처 다변화를 추진 중이며, Security는 모바일 플래그십향 NFC 적용확대 및 스마트폰/TV향 보안 솔루션 개발을 통한 매출 확대를 추진하고 있습니다.

Foundry는 시장변화에 맞춰 노드/응용별 전략을 구체화 함과 동시에, 고객, 기술, Capa에 대한 경쟁력을 두루 갖추고자 사업 전 영역에서 구체화하여 실행하고 있습니다. Advanced 노드는 현재 양산 중인 가상화폐향 3나노에 이어, 2분기 웨어러블향, 4분기 모바일향 등 계획에 맞춰 양산 출하 예정입니다. 또한 차세대 공정 기술로 2나노/1.4나노를 일정에 맞춰 개발 중으로 이를 통해 기술리더십을 기반으로 한 중장기 수요 및 고객 확보에 집중하고 있습니다. 한편, 중장기 수요에 맞춰 공급 능력 확대도 지속 검토/준비하고 있습니다. Mature 노드는 장기적인 Capa 활용을 위해 HPC/전장/AI 등 다양한 응용처로 사업구조를 개선하고 있으며, 다년간의 안정적인 양산 경험을 바탕으로 파생 및 Specialty 공정 개발에 집중하고 있습니다. 경쟁사와 차별화된 공정을 기반으로 다양한 고객 니즈에 대응하여 수요 안정성과 수익성을 확대할 예정입니다. 지속적인 고객 협력 및 개발/수주/생산/공급 등 전방위 경쟁력을 강화함으로써 변화하는 시장에 맞춰 사업 기회를 확대해 나가겠습니다.

#### [SDC]

#### (산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 QD-OLED(Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) 등이 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, IT(태블릿/노트북), Auto 등 다양한 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. QD-OLED는 수

나노 미터의 반도체 결정인 퀀텀닷(Quantum Dot)을 패널에 내재화해 색 재현력과 시야각을 극대화한 자발광 디스플레이로, 향후 프리미엄급 TV 및 모니터 시장을 주도할 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.

#### (국내외 시장여건 등)

스마트폰용 디스플레이 패널 시장은 2023년 14.4억대에서 2024년 13.7억대로 감소될 것으로 전망됩니다. 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널의 경우 2023년 6.1억대에서 2024년 7.3억대로 증가할 전망이며, 전체 스마트폰 디스플레이 패널에서 차지하는 비중은 2023년 42.7%에서 2024년 53.6%로 증가할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia 2024.04).

대형 디스플레이 패널 시장은 2023년 8.1억대에서 2024년 8.6억대로 시장이 성장할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia 2024.04).

#### < 스마트폰 패널 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 1분기	2023년	2022년
스마트폰 패널	36.6%	50.1%	56.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다. (2024년 1분기 시장점유율은 외부조사기간의 예측치 입니다.)

#### (영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블,태블릿, 워치, 노트북, AUTO 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블·IT(태블릿/노트북) 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로 부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

2024년 스마트폰 디스플레이 시장은 패널 업체간 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 특히, 하이엔드 부문에서 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 당사는 차별화 된 기술과 성능을 바탕으로 판매 확대에 주력할 계획입니다.

또한, 8.6G IT OLED라인을 건설하는 등 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 다각화하여 IT, Gaming, AUTO 제품 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 사업 리더십을 더욱 견고히 할 계획입니다.

한편, 대형 디스플레이 사업은 모니터 비중을 증가시키는 한편 수율 향상, Loss 절감 등 내실을 강화하여 사업 경쟁력을 향상하였습니다.

#### [Harman]

#### (산업의 특성 등)

Harman은 전장부품(Automotive)과 라이프스타일 오디오(Lifestyle Audio) 산업에서경쟁하고 있습니다. 이중 전장부문이 Harman 사업의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 디지털 콕핏, 카 오디오, 텔레매틱스 등 분야에 진출해 있습니다.

요즘 소비자들은 차량을 선택할 때 단순 이동수단 기능보다 이동시에 즐길 수 있는 차량내 경험(In-Cabin Experience)을 중요시하는 추세입니다. 이러한 소비자 니즈를 충족시키기 위해 자동차 제조사들은 Harman의 전장부품(디지털 콕핏, 카 오디오 등)을 활용하여 보다 편리하고 개인화된 맞춤경험을 제공하여 차별화하는데 주력하고 있습니다.

특히, 차량의 IT 기기화에 따른 SDV(Software Defined Vehicle)로의 변화로 인해, 자동차 제조사들은 중앙집중형 아키텍쳐의 도입을 시도하고 SW 기능을 강화하는 등 많은 변화를 추진 중입니다. 이에 따라, 전장 부품업체들의 공급제품에도 빠른 기술적 변화가 진행되고 있어, 기술 변화에 따른 업체간 경쟁은 치열할 것으로 예상됩니다.

라이프스타일 오디오 산업은 소비자 오디오와 프로페셔널(Professional) 오디오 솔루션으로 구분됩니다. 고객에게 더욱 큰 오디오 경험을 주기 위해 2023년 4분기 Roon Labs LLC를 인수했습니다. 소비자 오디오 제품(True Wireless Stereo, Portable Speaker, Headphone 등)은 과거에 음원 재생 기기에 국한되었으나, 최근 무선 연결기술이 적용되고 AI(Artificial Intelligence)가 탑재되어 기술 중심의 IT 기기로 진화하는 추세입니다. 이러한 변화에 따라, 사운드 재생 기술을 보유한 전통적인 오디오 업체들로 구성된 소비자 오디오 시장에 IT 업체들이 진입하여 경쟁하고 있습니다.

소비자 오디오 시장은 TWS 헤드폰과 Wifi Home 스피커 및 게이밍 스피커 분야에서 고성장이 예상되며, 특히 휴대폰 제조사가 높은 시장점유율을 차지하고 있는 TWS 분야는 가장 성장률이 높을 것으로 예상됩니다.

프로페셔널 오디오 솔루션(상업용·대규모 공연장 등에서의 오디오, 특수조명, 영상컨트롤 솔루션 등) 산업은 제품 종류에 따라 세분화되어 있고 제품의 응용 방식에 따라 다양한 업체가 경쟁하고 있습니다.

#### (국내외 시장여건 등)

세계 자동차 공급망의 불안, 고금리와 높은 인플레이션은 점차적으로 정상화 될 것으로 예측하고 있습니다. 그러나 유럽과 중동의 지정학적 이슈로 인해 원자재 가격 상승, 추가적인 공급망 불안 및 긴축 정책의 유지 등의 불확실성은 여전히 남아있습니다. 이러한 요소들을 고려해봤을 때 2024 년 전세계 자동차 생산량은 전년과 비슷할 것으로 예상됩니다(출처: S&P Global Light Vehicle Production Forecast 2024.03).

#### < 디지털 콕핏 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 1분기	2023년	2022년
디지털 콕핏	14.5%	16.5%	17.9%

- ※ 디지털 콕핏(Digital Cockpit)은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입니다.
- ※ 시장점유율은 외부조사기관인 Techinsights의 세계시장점유율 자료(금액기준)를 활용하였습니다.

(2024년 1분기 시장점유율은 외부조사기관인 TechInsignts와 S&P Global의 자료(금액기준)를 활용한

당사 추정치 입니다.)

#### (영업의 개황 등)

Harman은 전장부품 시장에서 차량내 경험의 중심이 되는 디지털 콕핏, 카 오디오 분야에서 선도적 시장 입지를 유지하고 있습니다. 당사는 Harman의 선두 위상을 강화하기 위해 Harman의 전장사업에 당사의 무선통신, 디스플레이 등 IT 기술을 지속 접목시켜 차량의 IT기기화에 적극 대응해 나갈 계획입니다.

Harman은 차량의 SDV(Software Defined Vehicle)화 변화에 대응하기 위해 차별화된 기술 개발을 통해 끊임없는 혁신을 추구함으로써 소비자들의 차량내 경험이 한층 업그레이드되도록 노력해 나갈 것입니다.

자동차 시장에서의 여러 성공 요인은 소비자 오디오 및 프로페셔널 오디오 솔루션 시장에서 도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 여러 Harman 브랜드는 일상적인 소비자와 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객을 Harman으로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니다.

또한 Harman은 Digital Transformation Solutions 사업을 지속적으로 발전시켜 왔습니다. DTS는 기업 고객을 대상으로 소프트웨어 솔루션 개발, 시스템 통합 및 유지보수 서비스를 제공하여 기업 고객의 경쟁력을 강화하는 사업을 진행하고 있습니다.

#### 라. 사업부문별 요약 재무 현황

2024년(제56기) 1분기 매출은 DX 부문이 47조 2,927억원(65.8%), DS 부문이 23조 1,373억원(32.2%)이며, SDC가 5조 3,864억원(7.5%), Harman은 3조 2,003억원(4.5%)입니다.

2024년(제56기) 1분기 영업이익은 DX 부문이 4조 749억원, DS 부문이 1조 9,140억원, SDC가 3,407억원, 그리고 Harman은 2,408억원입니다.

(단위: 억원, %)

ыо	구 분	제56기 1분기		제55기		제54기	
부문	T E	금액	비중	금액	비중	금액	비중
	매출액	472,927	65.8%	1,699,923	65.7%	1,824,897	60.4%
DX 부문	영업이익	40,749	61.7%	143,847	219.0%	127,461	29.4%
	총자산	2,510,431	38.3%	2,342,534	37.2%	2,279,669	38.6%
	매출액	231,373	32.2%	665,945	25.7%	984,553	32.6%
DS 부문	영업이익	19,140	29.0%	△148,795	△226.6%	238,158	54.9%
	총자산	3,032,181	46.2%	2,871,411	45.6%	2,620,558	44.3%
	매출액	53,864	7.5%	309,754	12.0%	343,826	11.4%
SDC	영업이익	3,407	5.2%	55,665	84.8%	59,530	13.7%
	총자산	720,837	11.0%	792,752	12.6%	737,798	12.5%
	매출액	32,003	4.5%	143,885	5.6%	132,137	4.4%
Harman	영업이익	2,408	3.6%	11,737	17.9%	8,805	2.0%
	총자산	183,571	2.8%	179,566	2.9%	171,023	2.9%

<sup>※</sup> 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

#### (공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용)

- · 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품 · 모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품 · 모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- · 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

## III. 재무에 관한 사항

## 1. 요약재무정보

## 가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제56기 1분기	제55기	제54기
	2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말
[유동자산]	208,544,280	195,936,557	218,470,581
• 현금및현금성자산	61,906,097	69,080,893	49,680,710
· 단기금융상품	35,458,597	22,690,924	65,102,886
• 기타유동금융자산	28,132	635,393	443,690
• 매출채권	41,145,391	36,647,393	35,721,563
• 재고자산	53,347,700	51,625,874	52,187,866
• 기타	16,658,363	15,256,080	15,333,866
[비유동자산]	262,355,532	259,969,423	229,953,926
• 기타비유동금융자산	9,594,423	8,912,691	12,802,480
·관계기업 및 공동기업 투자	11,907,773	11,767,444	10,893,869
·유형자산	191,155,560	187,256,262	168,045,388
· 무형자산	23,246,603	22,741,862	20,217,754
• 기타	26,451,173	29,291,164	17,994,435
자산총계	470,899,812	455,905,980	448,424,507
[유동부채]	81,770,355	75,719,452	78,344,852
[비유동부채]	17,213,333	16,508,663	15,330,051
부채총계	98,983,688	92,228,115	93,674,903
[지배기업 소유주지분]	362,315,069	353,233,775	345,186,142
· 자본금	897,514	897,514	897,514
·주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	350,847,854	346,652,238	337,946,407
• 기타	6,165,808	1,280,130	1,938,328
[비지배지분]	9,601,055	10,444,090	9,563,462
자본총계	371,916,124	363,677,865	354,749,604
	2024년 1월~3월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월
매출액	71,915,601	258,935,494	302,231,360
영업이익	6,606,009	6,566,976	43,376,630
연결총당기순이익	6,754,708	15,487,100	55,654,077
· 지배기업 소유주지분	6,621,030	14,473,401	54,730,018
· 비지배지분	133,678	1,013,699	924,059
기본주당순이익(단위 : 원)	975	2,131	8,057
희석주당순이익(단위 : 원)	975	2,131	8,057
연결에 포함된 회사수	228개	233개	233개

<sup>※</sup> 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는제54기~제55기 연결감사보고서 및 제56기 분기 연결검토보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.	

## 나.요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제56기 1분기	제55기	제54기
	2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말
[유동자산]	82,288,911	68,548,442	59,062,658
· 현금및현금성자산	12,282,309	6,061,451	3,921,593
· 단기금융상품	50,247	50,071	137
· 매출채권	32,832,663	27,363,016	20,503,223
· 재고자산	30,849,308	29,338,151	27,990,007
• 기타	6,274,384	5,735,753	6,647,698
[비유동자산]	229,794,377	228,308,847	201,021,092
· 기타비유동금융자산	2,049,692	1,854,504	1,364,608
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	57,280,254	57,392,438	57,397,249
· 유형자산	141,929,781	140,579,161	123,266,986
· 무형자산	10,671,387	10,440,211	8,561,424
• 기타	17,863,263	18,042,533	10,430,825
자산총계	312,083,288	296,857,289	260,083,750
[유동부채]	49,615,928	41,775,101	46,086,047
[비유동부채]	30,327,907	30,294,414	4,581,512
부채총계	79,943,835	72,069,515	50,667,559
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	227,247,811	219,963,351	204,388,016
[기타]	△409,765	△476,984	△273,232
자본총계	232,139,453	224,787,774	209,416,191
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방 법	원가법	원가법	원가법
	2024년 1월~3월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월
매출액	51,239,617	170,374,090	211,867,483
영업이익(손실)	2,007,380	△11,526,297	25,319,329
당기순이익	9,737,437	25,397,099	25,418,778
기본주당순이익(단위 : 원)	1,434	3,739	3,742
희석주당순이익(단위 : 원)	1,434	3,739	3,742

<sup>※</sup> 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

<sup>※</sup> 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제54기∼제55기 감사보고서 및 제 56기 분기 검토보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

## 2. 연결재무제표

### 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표

제 56 기 1분기말 2024.03.31 현재 제 55 기말 2023.12.31 현재

	제 56 기 1분기말	제 55 기말
자산		
유동자산	208,544,280	195,936,557
현금및현금성자산 (주3,25)	61,906,097	69,080,893
단기금융상품 (주3,25)	35,458,597	22,690,924
단기상각후원가금융자산 (주3,25)	0	608,281
단기당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	28,132	27,112
매출채권 (주3,25)	41,145,391	36,647,393
미수금 (주3,25)	7,421,330	6,633,248
선급비용	3,345,205	3,366,130
재고자산 (주5)	53,347,700	51,625,874
기타유동자산 (주3,25)	5,891,828	5,038,838
매각예정분류자산 (주28)	0	217,864
비유동자산	262,355,532	259,969,423
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 (주3,4,25)	8,180,091	7,481,297
당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	1,414,332	1,431,394
관계종속기업투자자산-지분법 (주6)	11,907,773	11,767,444
유형자산 (주7)	191,155,560	187,256,262
무형자산 (주8)	23,246,603	22,741,862
순확정급여자산 (주11)	4,557,943	4,905,219
이연법인세자산	11,057,769	10,211,797
기타비유동자산 (주3,25)	10,835,461	14,174,148
자산총계	470,899,812	455,905,980
부채		
유동부채	81,770,355	75,719,452
매입채무 (주3,25)	12,419,094	11,319,824
단기차입금 (주3,9,25)	9,634,548	7,114,601
미지급금 (주3,25)	16,707,439	15,324,119
선수금 (주14)	1,689,893	1,492,602
예수금 (주3,25)	939,908	892,441
미지급비용 (주3,14,25)	25,178,608	26,013,273
당기법인세부채	4,172,785	3,358,715
유동성장기부채 (주3,9,10,25)	1,447,491	1,308,875
충당부채 (주12)	7,457,013	6,524,876
기타 유동부채 (주3,14,25)	2,123,576	2,308,472
매각예정분류부채 (주28)	0	61,654
비유동부채	17,213,333	16,508,663

사채 (주3,10,25)	560,590	537,618
장기차입금 (주3,9,25)	3,861,524	3,724,850
장기미지급금 (주3,25)	5,234,343	5,488,283
순확정급여부채 (주11)	480,564	456,557
이연법인세부채	578,137	620,549
장기충당부채 (주12)	3,179,028	2,878,450
기타 비유동 부채 (주3,14,25)	3,319,147	2,802,356
부채총계	98,983,688	92,228,115
자본		
지배기업 소유주지분	362,315,069	353,233,775
자본금 (주15)	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주16)	350,847,854	346,652,238
기타자본항목 (주17)	6,165,808	1,280,130
비지배지분	9,601,055	10,444,090
자본총계	371,916,124	363,677,865
자본과부채총계	470,899,812	455,905,980

#### 2-2. 연결 손익계산서 연결 손익계산서

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 55 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

	제 56 기 1분기		제 55 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액 (주26)	71,915,601	71,915,601	63,745,371	63,745,371
매출원가 (주18)	45,886,332	45,886,332	46,007,093	46,007,093
매출총이익	26,029,269	26,029,269	17,738,278	17,738,278
판매비와관리비 (주18,19)	19,423,260	19,423,260	17,098,100	17,098,100
영업이익 (주26)	6,606,009	6,606,009	640,178	640,178
기타이익 (주20)	445,281	445,281	504,295	504,295
기타비용 (주20)	381,393	381,393	203,982	203,982
지분법이익 (주6)	214,833	214,833	213,841	213,841
금융수익 (주21)	3,484,504	3,484,504	4,628,049	4,628,049
금융비용 (주21)	2,662,511	2,662,511	3,956,001	3,956,001
법인세비용차감전순이익(손실)	7,706,723	7,706,723	1,826,380	1,826,380
법인세비용(수익) (주22)	952,015	952,015	251,780	251,780
계속영업이익(손실)	6,754,708	6,754,708	1,574,600	1,574,600
분기순이익(손실)	6,754,708	6,754,708	1,574,600	1,574,600
분기순이익(손실)의 귀속				
지배기업 소유주지분	6,621,030	6,621,030	1,401,252	1,401,252
비지배지분	133,678	133,678	173,348	173,348
주당이익 (주23)				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	975	975	206	206
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	975	975	206	206

#### 2-3. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 55 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

	제 56 기 1분기		제 55 기 1분기		
	3개월	누적	3개월	누적	
분기순이익(손실)	6,754,708	6,754,708	1,574,600	1,574,600	
기타포괄손익	4,994,952	4,994,952	5,979,500	5,979,500	
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	416,418	416,418	778,745	778,745	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	511,479	511,479	996,481	996,481	
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주 17)	(12,818)	(12,818)	29,888	29,888	
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	(82,243)	(82,243)	(247,624)	(247,624)	
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	4,578,534	4,578,534	5,200,755	5,200,755	
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주 17)	52,627	52,627	135,760	135,760	
해외사업장환산외환차이 (주17)	4,514,980	4,514,980	5,056,887	5,056,887	
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	10,927	10,927	8,108	8,108	
분기총포괄손익	11,749,660	11,749,660	7,554,100	7,554,100	
포괄손익의 귀속					
지배기업 소유주지분	11,534,271	11,534,271	7,286,763	7,286,763	
비지배지분	215,389	215,389	267,337	267,337	

# 2-4. 연결 자본변동표 연결 자본변동표

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 55 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

	자본	자본						
	지배기업 소유주지분							
	자본긍	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지 분 합계	비지배지분	자본 합계	
2023.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	337,946,407	1,938,328	345,186,142	9,563,462	354,749,604	
분기순이익(손실)	0	0	1,401,252	0	1,401,252	173,348	1,574,600	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	(12,830)	986,324	973,494	22,987	996,481	
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	0	0	0	159,976	159,976	5,672	165,648	
해외사업장환산외환차이 (주17)	0	0	0	4,991,533	4,991,533	65,354	5,056,887	
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(247,600)	(247,600)	(24)	(247,624)	
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	0	0	0	8,108	8,108	0	8,108	
배당	0	0	(2,452,977)	0	(2,452,977)	(50,097)	(2,503,074)	
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	(948)	(948)	
연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	(266)	(266)	
2023.03.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	336,881,852	7,836,669	350,019,928	9,779,488	359,799,416	
2024.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	346,652,238	1,280,130	353,233,775	10,444,090	363,677,865	
분기순이익(손실)	0	0	6,621,030	0	6,621,030	133,678	6,754,708	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	27,563	435,213	462,776	48,703	511,479	
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	0	0	0	48,594	48,594	(8,785)	39,809	
해외사업장환산외환차이 (주17)	0	0	0	4,473,803	4,473,803	41,177	4,514,980	
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(82,859)	(82,859)	616	(82,243)	
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	0	0	0	10,927	10,927	0	10,927	
배당	0	0	(2,452,977)	0	(2,452,977)	(1,026,368)	(3,479,345)	
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	(15)	(15)	
연결실체의 변동	0	0	0	0	0	(32,041)	(32,041)	
기타	0	0	0	0	0	0	0	
2024.03.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	350,847,854	6,165,808	362,315,069	9,601,055	371,916,124	

#### 2-5. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 55 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

	제 56 기 1분기	제 55 기 1분기
영업활동현금흐름	11,866,306	6,291,774
영업에서 창출된 현금흐름	12,106,438	6,842,158
분기순이익(손실)	6,754,708	1,574,600
조정 (주24)	8,747,019	11,708,097
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주24)	(3,395,289)	(6,440,539)
이자의 수취	1,098,569	1,085,460
이자의 지급	(164,248)	(219,559)
배당금 수입	35,935	38,957
법인세 납부액	(1,210,388)	(1,455,242)
투자활동현금흐름	(22,010,751)	16,471,470
단기금융상품의 순감소(증가)	(12,174,719)	27,560,017
단기상각후원가금융자산의 순감소(증가)	620,858	416,095
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	(1,020)	(3,831)
장기금융상품의 처분	4,100,008	2,960,801
장기금융상품의 취득	(129,053)	(534)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	53,306	5,607
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(24,070)	(2,362)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	92,282	17,096
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,924)	(11,284)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	11,731	4,661
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(6,342)	(62,182)
유형자산의 처분	14,964	44,774
유형자산의 취득	(13,421,626)	(13,243,589)
무형자산의 처분	340	6,142
무형자산의 취득	(1,143,551)	(1,070,220)
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	101,563	0
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(99,498)	(149,721)
재무활동현금흐름	1,261,662	(979,799)
단기차입금의 순증가(감소)	2,451,071	(777,531)
장기차입금의 차입	118,450	58,036
사채 및 장기차입금의 상환	(295,008)	(259,113)
배당금의 지급	(1,012,836)	(243)
비지배지분의 증감	(15)	(948)
외화환산으로 인한 현금의 변동	1,707,987	1,485,222
현금및현금성자산의순증감	(7,174,796)	23,268,667
기초현금및현금성자산	69,080,893	49,680,710
기말현금및현금성자산	61,906,097	72,949,377

### 3. 연결재무제표 주석

#### 1. 일반적 사항 (연결)

#### 가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 네트워크시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. SDC는 디스플레이 패널 사업을 영위하며, Harman은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이㈜ 및 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 227개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성전기㈜ 등 37개 관계기업과 공동기업을 지분법적용 대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

#### 나. 종속기업 현황

당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
미주	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최 적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체・디스플레이 패널	100.0
	,	판매	
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	해외자회사 관리	100.0

eMagin Corporation	디스플레이 패널 개발 및 생산	100.0
Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
미주	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Roon Labs, LLC.	오디오제품 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited	반도체・디스플레이 패널	
	(SSEL)	판애	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S. F.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
		전자제곱 단배	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
유럽•	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
CIS	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK)	디스플레이 패널 임가공	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	R&D	100.0

	(SCSC)		
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판 매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0
지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	AKG Acoustics Gmbh	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems  Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
유럽 · CIS	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding Gmbh & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0

Harman International Estonia OU	R&D	100.0
Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman International Romania SRL	R&D	100.0
Harman Management Gmbh	해외자회사 관리	100.0
Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Connected Service	100.0
Thatman Connected Services COO	Provider	
Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0
Studer Professional Audio GmbH  Harman Connected Services OOO	오디오제품 판매, R&D Connected Service Provider	100

지역	기업명	업종	지분율
Λ ¬	7100	80	(%)(*)
	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co., Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
중동 · 아프리카	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
아프리카	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV·모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

			(%)(*)
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
아시아 (중국	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
(영국 제외)	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
NI A)	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	R&D	100.0
	(SRI-Bangalore)		
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

Harman Singapore Pte. Ltd. 오디오제품 판매 100.0
---

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	TV·모니터 생산	91.2
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
중	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체·FPD 장비 서비 스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0

Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
Harman Connected Services Solutions	Connected Service	100.0
(Chengdu) Co., Ltd.	Provider	100.0
Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

지역	기업명	업종	
	삼성디스플레이㈜	디스플레이 패널 생산 및 판 매	84.8
	에스유머티리얼스㈜	디스플레이 패널 부품 생산	50.0
	스테코㈜	반도체 부품 생산	70.0
	세메스㈜	반도체 • FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스㈜	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스㈜	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5
	㈜희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	㈜미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
국내	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0

SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
SVIC 62호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투 자	99.0
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5
반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7

다. 당분기 및 전기의 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

#### (1) 당분기

JOH (1.1)	당분기말		당분기	
기업명(*1)	자산	부채	매출액	분기순이익
삼성디스플레이㈜	59,679,316	5,958,648	4,416,769	1,988,742
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	44,265,159	16,100,432	10,802,156	320,694
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	27,595,924	346,498	_	4,268,036
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	19,369,723	9,909,787	1,047,393	137,751
Harman과 그 종속기업(*2)	18,357,132	5,833,817	3,188,425	181,434
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	16,604,495	981,073	3,062,668	278,116
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	12,864,862	5,982,046	6,886,736	71,338
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	11,371,976	3,602,504	11,035,651	955,233
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	10,943,384	10,374,957	824,353	56,727
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,889,972	4,646,810	_	74,334
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	9,036,280	3,998,663	4,473,966	485,100

6,257,264	2,015,234	5,682,381	404,813
6,111,601	5,690,425	7,245,188	112,888
6,074,465	1,448,676	3,580,221	167,858
5,367,477	1,820,201	2,127,073	151,276
4,332,474	934,331	1,685,609	55,077
3,034,988	651,231	1,246,205	30,487
2,977,640	1,972,562	1,662,705	44,582
2,751,099	1,518,190	1,093,900	40,778
2,709,719	2,040,913	4,310,686	465,913
2,452,532	1,739,421	1,493,143	52,453
2,354,443	643,332	1,657,803	144,799
2,246,143	2,155,995	1,803,932	24,164
2,210,055	645,361	576,056	36,966
1,953,646	784,939	847,508	70,004
	6,111,601 6,074,465 5,367,477 4,332,474 3,034,988 2,977,640 2,751,099 2,709,719 2,452,532 2,354,443 2,246,143 2,210,055	6,111,601 5,690,425 6,074,465 1,448,676 5,367,477 1,820,201 4,332,474 934,331 3,034,988 651,231 2,977,640 1,972,562 2,751,099 1,518,190 2,709,719 2,040,913 2,452,532 1,739,421 2,354,443 643,332 2,246,143 2,155,995 2,210,055 645,361	6,111,601       5,690,425       7,245,188         6,074,465       1,448,676       3,580,221         5,367,477       1,820,201       2,127,073         4,332,474       934,331       1,685,609         3,034,988       651,231       1,246,205         2,977,640       1,972,562       1,662,705         2,751,099       1,518,190       1,093,900         2,709,719       2,040,913       4,310,686         2,452,532       1,739,421       1,493,143         2,354,443       643,332       1,657,803         2,246,143       2,155,995       1,803,932         2,210,055       645,361       576,056

<sup>(\*1)</sup> 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

#### (2) 전기

기업명(*1)	전기말		전분기	
768(*1)	자산	부채	매출액	분기순이익
삼성디스플레이㈜	65,328,568	7,266,213	5,590,642	1,533,158
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	41,926,899	15,322,780	10,820,272	215,264
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	22,234,942	282,614	_	6,633,188
Harman과 그 종속기업(*2)	17,956,557	6,009,675	3,162,476	80,823
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	16,714,945	7,791,914	955,210	104,118
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	15,808,283	870,453	2,570,175	326,822
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	12,796,440	6,276,293	4,963,535	126,986
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	12,554,481	3,593,527	8,617,574	296,034
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	10,222,557	8,797,991	871,611	165,215
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,660,481	4,585,806	_	8,475

<sup>(\*2)</sup> Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

7,738,259	3,373,730	3,813,918	333,280
7,383,485	1,570,459	5,188,088	450,095
7,301,860	2,215,062	5,696,296	462,841
5,542,627	1,587,911	1,915,702	132,232
5,262,086	4,552,030	2,919,973	64,077
4,043,677	843,736	1,497,391	198,526
3,039,379	640,512	1,218,750	89,052
2,902,722	1,976,067	1,527,336	72,350
2,187,919	659,607	726,353	24,283
2,153,032	1,038,115	842,543	59,287
2,097,706	2,033,152	1,641,944	60,288
1,879,442	383,763	1,755,989	365,590
1,797,627	1,139,056	945,813	2,199
1,794,552	639,120	831,705	106,217
1,639,004	1,443,005	4,242,449	184,428
	7,383,485 7,301,860 5,542,627 5,262,086 4,043,677 3,039,379 2,902,722 2,187,919 2,153,032 2,097,706 1,879,442 1,797,627 1,794,552	7,383,485 1,570,459 7,301,860 2,215,062 5,542,627 1,587,911 5,262,086 4,552,030 4,043,677 843,736 3,039,379 640,512 2,902,722 1,976,067 2,187,919 659,607 2,153,032 1,038,115 2,097,706 2,033,152 1,879,442 383,763 1,797,627 1,139,056 1,794,552 639,120	7,383,485       1,570,459       5,188,088         7,301,860       2,215,062       5,696,296         5,542,627       1,587,911       1,915,702         5,262,086       4,552,030       2,919,973         4,043,677       843,736       1,497,391         3,039,379       640,512       1,218,750         2,902,722       1,976,067       1,527,336         2,187,919       659,607       726,353         2,153,032       1,038,115       842,543         2,097,706       2,033,152       1,641,944         1,879,442       383,763       1,755,989         1,797,627       1,139,056       945,813         1,794,552       639,120       831,705

<sup>(\*1)</sup> 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

#### 라. 연결대상범위의 변동

당분기 중 연결재무제표 작성대상범위의 변동 내용은 다음과 같습니다.

구분	지역	기업명	사유
	미주	Harman Financial Group LLC	청산
연결제외	아시아(중국제외	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	매각
[ 선물제되		㈜도우인시스	매각
	국내	지에프㈜	매각
		SVIC 48호 신기술투자조합	청산

# 2. 중요한 회계처리방침 (연결)

#### 2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준

<sup>(\*2)</sup> Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간종료일인 2024년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 연결회사가 채택한 제 • 개정 기준서

연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를 산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정

동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 연결회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정

외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고와 해외사업장의 기능통화를 지배기업의 표시통화로 환산하는 규정을 명확히 하기 위해 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다.

#### 2.2. 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 가중평균연간 법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

#### 2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산・부채의 장부금액 및 이익・비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

#### 3. 범주별 금융상품 (연결)

금융자산의 범주변 공시

(단위:백단문)

	금융지	산, 병주																																										
	상각후	원가 축	정 금융	Q산						기타포	괄손익-	-공정가#	비측정공	응용자산					당기손	익-공증	1가치축	정 금융지	}산					기타는	급용자산							Я								
	금융지	산, 문류	:							금융지	산. 문류	:							금융지	산, 문위	:							금융지	P산, 문화	=						금융자	산, 문류							
				단기		기타							단기		기타							단기		기타							단기		기타						단기		기타	l .		
			단기	당기		포괄	당기		言章			단기	당기		포괄	당기		28			단기	당기		포괄	당기		日音			단기	당기		포괄	당기	00 00			단기	당기		포괄	당기		28
						1	손익		58							손익									손익									손익								손익		ਰਲ
	현공	단기		손익		손익	-8		자산	현공	단기	상각	손역		손익	-광		자산		단기		손익		손익			자산		단기	상각	손익		손익		자산	현광	단기		손덕		손익	-광		자산
				-8	매출	-광			. 8	및현		후원	-		_			. Œ	및원		주원	-공						및원		후원		매출							-8	明金	-8			. #
	공성	38	71-2	전기	채권	전기	정가		=	급성	900				8171					38		정가	ı			ЛE		크선				채권	ı			금선					정가			=
		상품					치금		=		상품					치금				상품									상품					치금			상품					치금		=
	자산		용자	치금		치금	용자		함계	자산		용자	치급		치금	会及		함계	자산		용자	치금		치금	an.		함계	자산		용자	치금		치금	音及	함계	자산		용자	치금		치금	育及		함계
			산	용자		용자						산	용자		용자						산	용자		용자						산	용자		용자					산	용자		용자			
				산		산	산						강		산	산						산		산	산						산		산	산					찬		산	산		
	61,9	35,4			41,1			11,5	150,						8,18			8,18							1,41		1,92									61,9	35,4				8,18	1,41	12,1	160,
38																						28,1	l		l	486,								1 1	73,9				28,1					
자산	06,0	58,5	0	0	45,3	0	0	59,6	069,	0	0	0	0	0	0,09	0	0	0,09	0	0	0	32	l	0	4,33	073		0	0	0	0	0	0	0	29		58,5	0	32		0,09	4,33	19,6	252,
	97	97			91			28	713						1			1							2		7									97	97			91	1	2	30	270

[명 (단위: 박만원)

금융자	· . 범주																																										
상각후:	면가 즉	정 금융기	간산						기타포	괄손익-	공정가치	리 측정 ;	금융자산					당기손	익-공정	!가치측?	영금 당지	산					기타공	용자산								Я							
금융자	<sup>살</sup> . 문류								금융자	산, 문류								금융지	산, 문류								금융지	산, 문류								금융지	산, 문류						
		단기	단기		기타	당기		38			단기	단기		기타	당기		70 80			단기	단기		기타	당기		780			단기	단기		기타	당기		900			단기	단기		기타	당기	
현공	단기	상각	당기		포괄	손익		자산	00 00	단기	상각	당기		포괄	손익		자산	현공	단기	상각	당기		포괄	손익		자산	800	단기	상각	당기		포괄	손익		자산	현공	단기	상각	당기		포괄	손의	
및현		Q1	손의	매출	손익	-B	71E)	. 10	및원		40 UB	손익	明査	손익		71E)	. 11	및원		후원	원	매출	손익		71E)	. н	및원		후원	손의	매출	손익		71E)	i.	및현		주원	손익	매출	원		기타
급성		가공	- Fig	채권	-B0	정가		=	급성		가금	-8	채권	-B	정가		#	급성		가공	-B	채권	-8	정가		#	급성		가금	- Fig	채권	- FID	정가		#	급성		가급	-B	채권	-B	정가	
자산		용자	정가		정가	치금		함계	자산		용자	정가		정가	치금		함계	자산	0.0	용자	정가		정가	치금		함계	자산		용자	정가		정가	치금		함계	자산		용자	정가		정가	치금	
		찬	치금		치금	용자					산	치금		치금	용자					산	치금		치금	용자					산	치금		치금	용자					산	치금		치금	용자	

					용자		용자							용자		용자							용자		용자							용자		용자							용자		용자			
					산		산	산						산		산	산						산		산	산						산		산	산						산		산	산		
	69,0	22,	.6			36,6			14,2	143,						7,48			7,48							1,43		1,93										69,0	22,6			36,6	7,48	1,43	14,8	152,
38				608,																			27,1				475,									70,7					27,1					
자산	80,8	90,		281	0	47,3	0	0	94,2	321,	0	0	0	0	0	1,29	0	0	1,29	0	0	0	12	0	0	1,39	244	3,75	0	0	0	0	0	0	0	77	77	80,8	90,9	281	12	47,3	1,29	1,39	40,2	807,
	93	3 2	24			93			54	745						7			7							4		0										93	24			93	7	4	75	569

#### 기타금융자산에 대한 설명

기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

금융부채의 범주병 공시

영문가장 (단위: 박단환)

	금융부치	8. 범주																																		
	상각후문	변가 측정 등	당부채							당기손의	-공정가	치측정금원	무개						기타금원	부채								Я								
	금융부치	8. E#							금융부	금융부치	l. 문류							급용부	금융부치	l. 문류							금융부	금융부차	l. E#							금융부
	매임채 무	단기차 임금	단기미 지금금	장기부	사재	장기차		기타	채. 문 류 함	매임채 무		단기미	유통성 장기부 채	사재	장기차		기타	채. 분 류 유			단기미	장기부	사채	정기차		기타	# 85		단기차 임금	단기미	유통성 장기부 채	사채	장기차 임금		기타	재. 문 류 왕 제
38#	12,41	311,5	15,01	400,7	560,5	0	4,658,	11,56	44,93	0	0	0	0	0	0	0	33,65	33,65	0	9,323,	0	1,046,	0	3,861,	0	22,38	14,25	12,41	9,634,	15,01	1,447.	560,5	3,861,	4,658,	11,62	59,22
채	9,094	21	9,429	30	90		208	9,291	8,863								6	6		027		761		524		1	3,693	9,094	548	9,429	491	90	524	208	5,328	6,212

(단위: 백단문)

	금융부채	1. 병주																																		
	상각후원	가 측정 등	응무채							당기손의	박-공정가	치측정금원	3年期						기타금융	부채								Я								
	금융부채	. E#							금융부	금융부치	8. 世界							금융부	금융부치	. E#							급용부	금융부치	. E#							금융부
	매임채 무		단기미 지금금	유통성 장기부 채	사재	장기차 임금	장기미지금공	기타	# 8	매임채무		단기미 지금금	장기부	사채	장기차 임금			# 8	매입채	단기차 임금	단기미	장기부		장기차 임금	장기미지금급	기타	11 00			단기미 지금금	장기부	사채		장기미 지금궁	기타	재. 분 류 항
급용부		504,5		310,4		0	4,907,			0	0	0	0	0	0	0	49,90	49,90	0	6,610,	0	998,4	0	3,724,	0	33,55			7,114,		1,308,					54,32
채	9,824	52	6,395	36	18		875	0,545	7,245								4	4		049		39		850		9	6,897	9,824	601	6,395	875	18	850	875	4,008	4,046

#### 기타금융부채에 대한 설명

기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

#### 4. 공정가치금융자산 (연결)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역

당분기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	8,180,091

전기말 (단위: 백만원)

금융자산, 범주
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

	지분상품
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	7,481,297

# 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주		
	당기손익인식금융자산		금융자산, 범주 합계
	채무상품	지분상품	
유동 당기손익인식금융 자산	28,132		28,132
비유동 당기손익인식금 융자산	701,057	713,275	1,414,332
당기손익인식금융자산 합계			1,442,464

전기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주		
	당기손익인식금융자산		금융자산, 범주 합계
	채무상품	지분상품	
유동 당기손익인식금융 자산	27,112		27,112
비유동 당기손익인식금 융자산	619,036	812,358	1,431,394
당기손익인식금융자산 합계			1,458,506

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시

당분기절 (단위: 박건용)

	금융자산, 분류																	
	공정가치로 측정하	는 금융자산																
	상장주식																	
	삼성종공업위 위호텔신라 위아이마켓코리				例아이마켓코리아		㈜편약출덩스 ㈜편약아이피에스			Wacom Co., Ltd. Corning Incorporated		기타	Ð		장계			
	속경 전체																	
		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장
	취득뭔가	가치)	취득원가	가치)	취득원가	가치)	취득원가	가치)	취득원가	가치)	취득원가	가치)	취득원가	가치)	취득원가	가치)	취득원가	가치)
금융자산	932,158	1,147,274	13,957	120,283	324	5,502	30,821	14,496	32,428	153,628	62,013	49,826	3,980,636	3,551,242	463,089	1,073,965	5,515,426	6,116,216
보유주식수		134,027,281		2,004,717		647,320		3,518,342		3,701,872		8,398,400		80,000,000				
지문율		0.152		0.051		0.019		0.046		0.075		0.055		0.093				
																		총발행보통주식
지문율에 대한																		수 기준 지문율
설명																		T AL ALE
																		입니다.

전기명 (단위:백단원)

금융자산, 문류	- 									
공정가치로 측정하는 금융자산	  위기도 측정하는 급통자산									
상장주식	9874									
삼성종공업위	위호텔신라	㈜아이마켓코리아	(취원약홀딩스	㈜원막아이피에스	Wacom Co., Ltd.	Corning Incorporated	기타	RS		

	측정 전체	경 전체																
	취득원가	장부금액(시장	취득뭔가	장부금액(시장	취득뭔가	장부금액(시장	취득뭔가	장부금액(시장	취득뭔가	장부금액(시장	취득뭔가	장부금액(시장	취득뭔가	장부금액(시장	취득원가	장부금액(시장	취득뭔가	장부금액(시장
		가치)	71-67	가치)		가치)		가치)		가치)								
금융자산		1,038,711		131,108		5,560		11,857		125,679		50,358		3,140,978		1,093,963		5,598,214
보유주식수																		
지문율																		
지문율에 대한																		
설명																		

# 5. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당분기말 (단위: 백만원)

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
제품 및 상품	15,448,722	(1,101,316)	14,347,406
반제품 및 재공품	25,366,463	(2,559,954)	22,806,509
원재료 및 저장품	16,640,738	(1,865,309)	14,775,429
미착품	1,418,356	0	1,418,356
재고자산 계	58,874,279	(5,526,579)	53,347,700

전기말 (단위: 백만원)

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
제품 및 상품	16,120,367	(1,567,353)	14,553,014
반제품 및 재공품	26,501,664	(4,303,216)	22,198,448
원재료 및 저장품	15,222,937	(1,525,583)	13,697,354
미착품	1,177,058	0	1,177,058
재고자산 계	59,022,026	(7,396,152)	51,625,874

# 6. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결)

가. 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	11,767,444	10,893,869
취득	6,342	62,182
처분	(11,731)	(4,661)
이익 중 지분해당액	214,833	213,841
기타(*)	(69,115)	33,392
분기말	11,907,773	11,198,623

(\*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

#### (1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기㈜	수동소자, 회로부품, 모듈 등	23.7	한국	12월

	전자부품의 생산 및 공급			
삼성에스디에스㈜	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합ㆍ관리 등	20.6	한국	12월
삼성에스디에스(H)	IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	인독	12결
삼성바이오로직스	신사업 투자	21.0	한국	12월
㈜	선사업 구사	31.2	24	122
삼성SDI㈜(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
㈜제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

- (\*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.
- (\*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

#### (2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	기타 산업용 유리제품 생산 및 공 급	50.0	한국	12월

- (\*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.
- 다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

#### (1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

	당분기말			전기말			
기 업 명	취득원가	순자산가액 (*)	장부금액	취득원가	순자산가액 (*)	장부금액	
삼성전기㈜	359,237	1,879,909	1,886,185	359,237	1,837,925	1,841,393	
삼성에스디에스㈜	147,963	1,970,569	1,981,551	147,963	1,955,699	1,966,206	
삼성바이오로직스㈜	1,424,358	3,124,744	3,129,303	1,424,358	3,068,636	3,073,595	
삼성SDI㈜	1,242,605	3,804,325	2,951,145	1,242,605	3,726,675	2,912,564	
㈜제일기획	506,162	355,168	655,678	506,162	368,875	669,363	
기타	690,831	844,983	1,091,546	690,481	844,645	1,093,799	
계	4,371,156	11,979,698	11,695,408	4,370,806	11,802,455	11,556,920	

(\*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

#### (2) 공동기업 투자

	당분기말			전기말			
기 업 명	취득원가	순자산가액 취득원가 (*)		취득원가	순자산가액 (*)	장부금액	
삼성코닝어드밴스드글라	215,000	138,229	138,228	215,000	138,939	138,938	
스(유)							
기타	259,994	74,287	74,137	259,994	72,215	71,586	
Я	474,994	212,516	212,365	474,994	211,154	210,524	

- (\*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.
- 라. 당분기 및 전분기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

#### (1) 당분기

(단위 : 백만원)

		지분법평가 내의	<del>-</del>			
기 업 명	기초	지분법손익	지분법자본변 동	기타증감액(*)	분기말	
삼성전기㈜	1,841,393	45,620	19,518	(20,346)	1,886,185	
삼성에스디에스㈜	1,966,206	48,113	14,407	(47,175)	1,981,551	
삼성바이오로직스㈜	3,073,595	56,544	(836)	-	3,129,303	
삼성SDI㈜	2,912,564	34,211	17,833	(13,463)	2,951,145	
㈜제일기획	669,363	12,260	6,287	(32,232)	655,678	
삼성코닝어드밴스드글라스 (유)	138,938	(710)	_	_	138,228	
기타	1,165,385	18,795	(17,400)	(1,097)	1,165,683	
Я	11,767,444	214,833	39,809	(114,313)	11,907,773	

<sup>(\*)</sup> 기타증감액은 취득, 처분, 배당 등으로 구성되어 있습니다.

#### (2) 전분기

(단위 : 백만원)

		지분법평가 내의			
기 업 명	기초	지분법손익	지분법자본변 동	기타증감액(*)	분기말
삼성전기㈜	1,764,249	27,365	19,529	(37,156)	1,773,987
삼성에스디에스㈜	1,870,338	45,756	21,635	(55,911)	1,881,818
삼성바이오로직스㈜	2,808,673	44,686	54	-	2,853,413
삼성SDI㈜	2,691,223	60,907	59,168	(13,867)	2,797,431
㈜제일기획	649,161	11,400	7,525	(33,393)	634,693
삼성코닝어드밴스드글라스 (유)	137,745	(1,036)	_	I	136,709
기타	972,480	24,763	57,737	65,592	1,120,572
Я	10,893,869	213,841	165,648	(74,735)	11,198,623

<sup>(\*)</sup> 기타증감액은 취득, 처분, 배당 등으로 구성되어 있습니다.

#### 마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

#### (1) 주요 관계기업

	당분기					
구 분	삼성전기㈜	삼성에스디에스 ㈜	삼성바이오로직 스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	
Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)						
요약 재무상태표:	요약 재무상태표:					
유동자산	5,606,634	8,255,477	5,602,200	10,044,641	2,309,628	
비유동자산	6,573,296	4,201,862	10,920,992	25,405,992	503,430	
유동부채	3,207,821	2,431,604	4,646,078	9,831,986	1,348,013	
비유동부채	754,850	982,052	1,866,876	5,013,562	214,422	

비지배지분	189,981	319,844	-	1,708,004	11,872			
요약 포괄손익계산서:	요약 포괄손익계산서:							
매출	2,624,289	3,247,268	946,903	5,130,893	1,018,010			
계속영업손익(*)	183,479	210,895	179,362	273,134	42,727			
세후중단영업손익(*)	(373)	-	-	-	-			
기타포괄손익(*)	83,481	63,780	383	179,519	21,886			
총포괄손익(*)	266,587	274,675	179,745	452,653	64,613			
Ⅱ. 배당								
배당	20,347	47,175	-	13,463	32,232			

(\*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(단위 : 백만원)

	전기					
구 분		삼성에스디에스	삼성바이오로직	11 HOD/T)	( <del>x</del> )	
	삼성전기㈜	( <del>?</del> )	스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	
Ⅰ. 요약 재무정보(연류	결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(전기	말):					
유동자산	5,208,418	8,160,300	5,521,988	9,187,029	2,372,420	
비유동자산	6,449,453	4,160,724	10,524,209	24,851,831	517,085	
유동부채	2,900,460	2,391,861	4,157,861	8,518,933	1,375,034	
비유동부채	727,087	953,592	2,057,844	5,612,677	216,707	
비지배지분	182,613	317,562	-	1,395,877	11,206	
요약 포괄손익계산서(	전분기):					
매출	2,021,763	3,400,923	720,922	5,354,845	941,601	
계속영업손익(*)	118,079	202,485	141,755	439,283	39,753	
세후중단영업손익(*)	-	-	-	-	-	
기타포괄손익(*)	103,812	95,781	182	358,999	30,281	
총포괄손익(*)	221,891	298,266	141,937	798,282	70,034	
Ⅱ. 배당(전분기)						
배당	37,155	55,911	-	13,867	33,394	

(\*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

#### (2) 주요 공동기업

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스(유)			
т т	당분기	전기		
Ⅰ. 요약 재무정보				
요약 재무상태표:				
유동자산	119,825	116,372		
비유동자산	182,292	185,100		
유동부채	24,708	22,684		
비유동부채	952	911		
요약 포괄손익계산서(*):				
매출	35,370	22,099		
계속영업손익	(1,420)	(2,071)		

세후중단영업손익	-	-
기타포괄손익	-	_
총포괄손익	(1,420)	(2,071)
II. 배당		
배당	-	-

- (\*) 분기 3개월 기준 금액입니다.
- (3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기	
十 正	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
분기순손익	18,101	694	24,199	564
기타포괄손익	(17,824)	424	53,082	4,655
총포괄손익	277	1,118	77,281	5,219

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 주요 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

기 업 명	당분기말	전기말	
기 업 명	주식수(주)	시장가치	시장가치
삼성전기㈜	17,693,084	2,630,962	2,710,580
삼성에스디에스㈜	17,472,110	2,856,690	2,970,259
삼성바이오로직스㈜	22,217,309	18,462,584	16,885,155
삼성SDI㈜	13,462,673	6,340,919	6,354,382
㈜제일기획	29,038,075	545,335	552,595

#### 사. 기타사항

증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스㈜가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스㈜ 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주석 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치 (이하 "1차 처분")를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(이하 "2차 처분")를 2018년 11월 14일에 의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스㈜는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 위 처분의 취소를 구하는 소송(이하 "본안 소송")을 서울행정법원에 제기하였고, 현재 소송을 진행 중입니다. 1차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2020년 9월 24일 증권선물위원회가 부과한 행정 처분을 취소한다고 판결하고, 항소심 판결 선고 시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2020년 10월 16일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송을 진행 중입니다. 또한, 삼성바이오로직스㈜는 위 처분에 대한 효력정지신청서를 서울행정법원에 제출하였으며, 법원은 2019년 1월 22일(2차 처분)과 2019년 2월 19일(1차 처분)에 본안 소송의 판결 시까지처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시항고하였으며, 서울고등법원은 2019년 5월 13일(2차 처분), 2019년 5월 24일(1차 처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차 처분), 2019년 6월 10일(1차 처분) 재항고하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차 처분), 2019년 10월 11일(1차 처분) 재항고를 기각하여 효력정지 결정이 확정되었습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스㈜가 삼성바이오에피스㈜ 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년부터 2022년까지 보고기간의 지분법평가손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스㈜와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 연결회사의 당분기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

### 7. 유형자산 (연결)

### 유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초 유형자산	187,256,262
일반취득 및 자본적지출	11,773,595
감가상각비, 유형자산	(9,231,310)
처분・폐기・손상	(130,748)
기타	1,487,761
분기말 유형자산	191,155,560

전분기 (단위:백만원)

	공시금액
기초 유형자산	168,045,388
일반취득 및 자본적지출	11,343,333
감가상각비, 유형자산	(8,800,895)
처분・폐기・손상	(207,911)
기타	1,477,601
분기말 유형자산	171,857,516

#### 기타 변동에 대한 설명

기타는 환율변동에 의한 증감액, 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

#### 감가상각비의 기능별 배분

당분기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	8,197,276	1,034,034	9,231,310

전분기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	7,863,833	937,062	8,800,895

#### 사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산	5,612,305

전기말 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산	5,449,032

### 사용권자산 변동에 대한 공시

사용권자산 변동에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산의 추가	464,894
감가상각비, 사용권자산	292,806

전분기 (단위:백만원)

	공시금액
사용권자산의 추가	604,534
감가상각비, 사용권자산	288,193

# 8. 무형자산 (연결)

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초 무형자산	22,741,862
개별취득	844,734
상각	(719,482)
처분·폐기·손상	(9,522)
기타	389,011
분기말 무형자산	23,246,603

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초 무형자산	20,217,754
개별취득	3,805,353
상각	(785,598)
처분·폐기·손상	(15,204)
기타	395,398
분기말 무형자산	23,617,703

### 기타 변동에 대한 설명, 무형자산

기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

당분기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	484,976	234,506	719,482

전분기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	552,375	233,223	785,598

# 9. 차입금 (연결)

차임금에 대한 세부 정보

당본개발 (단위: 백단원)

전기자리근	경기자성급 함계 설명 설명 - 설명 설명 설명 경기자 경험 설명 경기자 경험 경기자 기계
	변위 항 5 하위병 기용병 상위병 계 계 계
변경   변경   변경   변경   변경   변경   변경   변경	변위 항 5 하위병 기용병 상위병 계 계 계
변경 경험	병위 항 하위병 가정병 상위병 계 계
여러성 기용성 성위성   여러성 기용성 시험 시청성	3 하위병 가용병 상위병 계 계
N	
0.000 0.132 0.000 0.622 0.381 0.615 0.044 0.044	
-	
단기자	
항공 및 9.323.0 311.52 9.634.5 394.08 1.046.7 1.440.8	
RRS	
87/38	
37/3	3,861,5
	24 24
당보 W	
지원공	
व्रवस्	
N888 800 B00 B	
에 대한 용재경	
7/8 8 8 9 4	
5.48	

전기점

	차임금명	장																														
	단기차임	건가차양궁									유통성장기차임급											장기 차임금										
	당보부차	입금-우리	- 행 등		무답보차	입금-씨티운	- 행 등		단기차임	금 함계			은행차임	금-BNP 등			리스부채	-CSSD 등_	.1		유동성차	임금 함계			리스부채	-CSSD 등_	2		장기차임	금 함계		
	병위				범위				범위							범위				범위				범위				병위				
	하위법	가중법	상위범	병위 함	하위법	가중병	상위법	범위 항	하위법	가중병	상위법	범위 함		가중법	상위범	병위 장	하위병	가중병	상위범	병위 함		가중법	상위법	범위 항	하위법	가중법	상위법	병위 함		가중병	상위법	병위 항
	위	위	위	Я	위	위	위	Я	위	위	위	Я	위	위	위	Я	위	위	위	Я	위	위	위	Я	위	위	위	Я	위	위	위	Я
연이자																																
8																																
단기차																																
입금 및				6,610,0				504,55				7,114,6				304,08				998,43				1,302,5								
유동성																																
장기차				49				2				01				2				9				21								
임급																																

장기차														3,724,8		3,724,8
임급														50		50
		당보부														
		차임금														
		과 관련														
차임금		8) O) D)														
예대한		출채권														
기술		을 당보														
		로 제공														
		하였습														
		UD.														

리스부채 이자비용에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
	리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율
리스부채 이자비용에 대한 설명	이며 당분기 중 발생한 이자비용은 53,023백만원
	(전분기: 45,462백만원)입니다.
리스부채에 대한 이자비용	53,023

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
	리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율
리스부채 이자비용에 대한 설명	이며 당분기 중 발생한 이자비용은 53,023백만원
	(전분기: 45,462백만원)입니다.
리스부채에 대한 이자비용	45,462

10. 사채 (연결)

사채에 대한 세부 정보 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds	US\$ denominated Debenture Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	2015-05-11	
만기상환일	2027-10-01	2025-05-15	
연이자율	0.077	0.042	
명목금액	26,936	538,720	565,656
명목금액, 외화금액	US\$ 20,000천	US\$ 400,000천	
사채할인발행차금			(347)
사채할증발행차금			1,927
계			567,236
차감: 유동성사채			(6,646)
비유동성사채			560,590

사채에 대한 기술	   10년 거치 20년 분할상	종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	
-----------	----------------------	--	--

전기말 (단위: 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds	US\$ denominated Debenture Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	2015-05-11	
만기상환일	2027-10-01	2025-05-15	
연이자율	0.077	0.042	
명목금액	25,788	515,760	541,548
명목금액, 외화금액	US\$ 20,000천	US\$ 400,000천	
사채할인발행차금			(370)
사채할증발행차금			2,794
계			543,972
차감: 유동성사채			(6,354)
비유동성사채			537,618
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상 환되며 이자는 6개월마 다 후급됩니다.	종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발 행하였고, 10년 만기 일 시상환되며 이자는 6개 월마다 후급됩니다.	

# 11. 순확정급여부채(자산) (연결)

확정급여제도에 대한 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	기금()  석립되는 활성급		확정급여제도의 기금적 립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	15,504,318	335,832	15,840,150
사외적립자산의 공정가 치			(19,917,529)
순확정급여부채(자산) 계			(4,077,379)

전기말 (단위: 백만원)

	전부 또는 부분적으로	전부 기금이 적립되지	확정급여제도의 기금적
--	-------------	-------------	-------------

	기금이 적립되는 확정급 여제도	않는 확정급여제도	립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	15,403,976	319,689	15,723,665
사외적립자산의 공정가 치			(20,172,327)
순확정급여부채(자산) 계			(4,448,662)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여 제도			354,156
순이자비용(수익), 확정 급여제도			(64,618)
과거근무원가, 확정급여 제도			(163)
기타 비용, 확정급여제 도			4,534
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	117,751	176,158	293,909

전분기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여 제도			323,685
순이자비용(수익), 확정 급여제도			(89,746)
과거근무원가, 확정급여 제도			(255)
기타 비용, 확정급여제 도			7,929
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	103,181	138,432	241,613

# 12. 충당부채 (연결)

#### 기타충당부채에 대한 공시

		판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	기타충당부채 합계
Ī	기초	2,540,212	1,838,052	993,751	4,031,311	9,403,326

순전입(환입)	577,767	384,521	41,627	1,442,676	2,446,591
사용	(473,574)	(317,888)	(188,490)	(317,140)	(1,297,092)
기타(*)	39,779	5,671	5,101	32,665	83,216
분기말	2,684,184	1,910,356	851,989	5,189,512	10,636,041
				연결회사는 생산 및	
				판매 중단한 제품에	
	여겨하시트 초그하 때		연결합니트 이익으 때	대하여 향후 부담할	
	연결회사는 출고한 제		연결회사는 임원을 대	것으로 예상되는 비용	
	품에 대한 품질보증,	연결회사는 협상 진행	상으로 부여연도를 포	등을 추정하여 충당부	
	교환, 하자보수 및 그	중인 기술사용계약과	함한 향후 3년간의 경	  채로 계상하고 있습니	
	에 따른 사후서비스	관련하여 향후 지급이	영실적에 따라 성과급	다.	
* 다니 웨이 서거에 때	등으로 인하여 향후	예상되는 기술사용료	을 지급하는 장기성과		
충당부채의 성격에 대	부담할 것으로 예상되	를 추정하여 충당부채	인센티브를 부여하였	연결회사는 온실가스	
한 기술	는 비용을 보증기간 -	로 계상하고 있습니다	는 바, 향후 지급이 예	배출과 관련하여 해당	
	및 과거 경험률 등을	  . 지급시기 및 금액은	  상되는 금액의 경과	이행연도분 배출권의	
	기초로 추정하여 충당	협상결과에 따라 변동	기간 해당분을 충당부	장부금액과 이를 초과	
				하는 배출량에 대해	
	부채로 설정하고 있습	철 주 있습니다. 	채로 계상하고 있습니 	향후 부담할 것으로	
	니다.		다.	예상되는 비용을 추정	
				하여 충당부채로 계상	
				하고 있습니다.	

### 기타 변동에 대한 설명

(\*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

#### 무상할당배출권과 배출량 추정치에 대한 공시

	공시금액
무상할당 배출권	1,689만톤(tCO2-eq)
배출량 추정치	1,761만톤(tCO2-eq)

### 배출권 변동내역에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	3,137
증가	0
사용	0
분기말	3,137

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	19,567

증가	0
사용	0
분기말	19,567

#### 배출부채 변동내역에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	137
순전입(환입)	35
사용	0
분기말	172

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	32,838
순전입(환입)	(1)
사용	0
분기말	32,837

# 13. 우발부채와 약정사항 (연결)

### 우발부채에 대한 공시

	법적소송우발부채
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채	당분기말 현재 연결회사는 다수의 회사 등과 정상
	적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기
	관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자
	원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의
	경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재
	무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단
	하고 있습니다.

### 약정에 대한 공시

(단위:백만원)

	발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정
총 약정금액	16,672,510
약성()N  LN한 설명	당분기말 현재 발생하지 않은 유ㆍ무형자산의 취
	득을 위한 약정액은 16,672,510백만원입니다.

### 14. 계약부채 (연결)

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	공시금액
계약부채	13,586,115

전기말 (단위:백만원)

	공시금액
계약부채	13,327,724

### 계약부채에 대한 설명

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금 (연결)

주식의 분류에 대한 공시

(단위:백만원)

	보통주	우선주	주식 합계
회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수(주)			25,000,000,000
주당 액면가액(원)			100
발행주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
발행주식 액면 총액(백 만원)	596,978	82,289	679,267
납입자본금(백만원)			897,514

보고기간종료일 현재 회 사의 정관에 의한 발행 할 주식의 총수는 250억 주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우 선주가 있습니다. 이 우 선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보 통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가 로 받을 수 있습니다. 보 고기간종료일 현재 회사 가 발행한 보통주 및 우 선주의 수(소각 주식수 자본에 대한 설명 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 또한, 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하 며, 당분기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면 총액은 679.267백만원 (보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원 )으로 이익소각으로 인 하여 납입자본금 897,514백만원과 상이 합니다.

### 16. 연결이익잉여금 (연결)

이익잉여금에 대한 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	공시금액
임의적립금 등	208,786,001
연결미처분이익잉여금	142,061,853
Я	350,847,854

전기말 (단위: 백만원)

	공시금액
임의적립금 등	208,198,003

연결미처분이익잉여금	138,454,235
Л	346,652,238

### 배당금에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	범위					
	1분기	분기				
	주식				·주식 합계	
	보통주		우선주		]구역 합계 	
배당기준일					2024-03-31	
배당받을 주식(주)		5,969,782,550		822,886,700		
보통주 주당 배당률 (액 면가 기준)		3.61				
우선주 주당 배당률 (액 면가 기준)				3.61		
배당금액		2,155,092		297,062	2	2,452,154

전분기 (단위: 백만원)

	범위				
	1분기	1분기			
	주식	주식 등의		·주식 합계	
	보통주		우선주		구역 합계
배당기준일					2023-03-31
배당받을 주식(주)		5,969,782,550		822,886,700	
보통주 주당 배당률 (액 면가 기준)		3.61			
우선주 주당 배당률 (액 면가 기준)				3.61	
배당금액		2,155,092		297,062	2,452,154

# 17. 기타자본항목 (연결)

### 기타자본구성요소

당분기말 (단위: 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		6,165,808
	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	629,632
기타자본구성요소	관계기업 및 공동기업의 기타포 괄손익누계액에 대한 지분	233,738
	해외사업장환산외환차이	8,124,915

순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(2,932,385)
기타	109,908

전기말 (단위: 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		1,280,130
	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	194,419
	관계기업 및 공동기업의 기타포 괄손익누계액에 대한 지분	185,144
기타자본구성요소	해외사업장환산외환차이	3,651,112
	순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(2,849,526)
	기타	98,981

# 18. 비용의 성격별 분류 (연결)

비용의 성격별 분류 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
제품 및 재공품 등의 변동	(399,265)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	24,298,463
급여	8,075,000
퇴직급여	347,810
감가상각비	9,231,310
무형자산상각비	719,482
복리후생비	1,724,478
유틸리티비	2,023,182
외주용역비	1,770,506
광고선전비	1,434,926
판매촉진비	1,837,394
기타 비용	14,246,306
성격별 비용 합계	65,309,592

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
제품 및 재공품 등의 변동	(2,216,760)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	27,196,920
급여	7,901,166
퇴직급여	278,289

8,800,895
785,598
1,541,276
1,861,110
1,680,919
1,145,343
1,672,952
12,457,485
63,105,193

### 성격별 비용 합계에 대한 설명

연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

# 19. 판매비와관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
급여	2,179,210
퇴직급여	77,591
지급수수료	2,083,504
감가상각비	412,997
무형자산상각비	175,047
광고선전비	1,434,926
판매촉진비	1,837,394
운반비	714,535
서비스비	1,241,559
기타판매비와관리비	1,446,457
소계	11,603,220
경상연구개발비-연구개발 총지출액	7,820,040
Л	19,423,260

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
급여	2,072,409
퇴직급여	69,512
지급수수료	2,103,924
감가상각비	403,646
무형자산상각비	168,939
광고선전비	1,145,343

판매촉진비	1,672,952
운반비	414,405
서비스비	1,021,736
기타판매비와관리비	1,446,500
소계	10,519,366
경상연구개발비-연구개발 총지출액	6,578,734
Л	17,098,100

# 20. 기타수익 및 기타비용 (연결)

기타수익 및 기타비용

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
배당금수익	39,457
임대료수익	38,914
유형자산처분이익	9,335
기타	357,575
기타수익 계	445,281
유형자산처분손실	26,048
기부금	77,476
기타	277,869
기타비용 계	381,393

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
배당금수익	47,894
임대료수익	37,942
유형자산처분이익	34,449
기타	384,010
기타수익 계	504,295
유형자산처분손실	9,392
기부금	73,083
기타	121,507
기타비용 계	203,982

# 21. 금융수익 및 금융비용 (연결)

금융수익 및 금융비용

당분기 (단위: 백만원)

		공시금액
이자수익(금융수익)		1,172,185
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자	1,172,152

산의 이자수익	
당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이자수익	33
	2,120,929
	191,390
금융수익 합계	
이자비용	
상각후원가 측정 금융부채 이자 비용	66,927
기타 금융부채 이자비용	175,845
외환차이	
파생상품관련손실	
금융비용 합계	
	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이자수익 상각후원가 측정 금융부채 이자 비용

전분기 (단위: 백만원)

		공시금액
이자수익(금융수익)		1,060,446
	상각후원가로 측정하는 금융자 산의 이자수익	1,060,380
이자수익(금융수익)	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이자수익	66
외환차이		3,120,012
파생상품관련이익		447,591
금융수익 합계		4,628,049
이자비용		291,677
이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자 비용	151,856
기타 금융부채 이자비용		139,821
외환차이		3,375,878
파생상품관련손실		288,446
금융비용 합계		3,956,001

### 금융수익 및 금융비용에 대한 설명

연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다

### 22. 법인세비용 (연결)

평균유효세율과 적용세율간의 조정

	내용
법인세에 대한 분기별 공시에 대한 설명	법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 최선의 가중평균연간법인세율로 인식하였습니다. 당분기말 현재 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 12.4%입니다.
2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간법인세율	0.124

### 23. 주당이익 (연결)

주당이익

당분기 (단위: 백만원)

	보통주	우선주
지배회사지분 분기순이익	6,621,030	6,621,030
지배기업의 보통주에 귀속되는 분기순이익(손실)	5,818,936	
가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783	
기본 보통주 주당이익(원)	975	
지배기업의 우선주에 귀속되는 분기순이익(손실)		802,094
가중평균유통우선주식수(천주)		822,887
기본 우선주 주당이익(원)		975

전분기 (단위: 백만원)

	보통주	우선주
지배회사지분 분기순이익	1,401,252	1,401,252
지배기업의 보통주에 귀속되는 분기순이익(손실)	1,231,500	
가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783	
기본 보통주 주당이익(원)	206	
지배기업의 우선주에 귀속되는 분기순이익(손실)		169,752
가중평균유통우선주식수(천주)		822,887
기본 우선주 주당이익(원)		206

### 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기 중 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

### 24. 현금흐름표 (연결)

### 현금흐름의 회계정책에 대한 기술

가. 연결회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당분기 및 전분기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

#### 영업활동현금흐름

당분기 (단위: 백만원)

		공시금액
조정내역 계		8,747,019
	법인세비용	952,015
	금융수익	(2,077,714)
	금융비용	1,520,022
	퇴직급여	347,810
	감가상각비	9,231,310
	무형자산상각비	719,482
조정내역 계	대손상각비(환입)	(31,709)
	배당금수익	(39,457)
	지분법이익	(214,833)
	유형자산처분이익	(9,335)
	유형자산처분손실	26,048
	재고자산평가손실(환입) 등	(1,648,575)
	기타	(28,045)
영업활동으로 인한 자산 부채의 법	변동	(3,395,289)
	매출채권의 감소(증가)	(3,609,636)
	미수금의 감소(증가)	(223,276)
	장단기선급비용의 감소(증가)	36,117
	재고자산의 감소(증가)	627,518
	매입채무의 증가(감소)	446,091
영업활동으로 인한 자산 부채의	장단기미지급금의 증가(감소)	479,925
변동	선수금의 증가(감소)	171,189
	예수금의 증가(감소)	13,584
	미지급비용의 증가(감소)	(1,229,733)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,149,499
	퇴직금의 지급	(289,829)
	기타	(966,738)

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
조정내역 계	11,708,097

	법인세비용	251,780
	금융수익	(2,267,376)
	금융비용	1,797,505
	퇴직급여	278,289
	감가상각비	8,800,895
	무형자산상각비	785,598
조정내역 계	대손상각비(환입)	67,557
	배당금수익	(47,894)
	지분법이익	(213,841)
	유형자산처분이익	(34,449)
	유형자산처분손실	9,392
	재고자산평가손실(환입) 등	2,475,649
	기타	(195,008)
영업활동으로 인한 자산 부채의	변동	(6,440,539)
	매출채권의 감소(증가)	411,960
	미수금의 감소(증가)	1,151,428
	장단기선급비용의 감소(증가)	(422,761)
	재고자산의 감소(증가)	(3,731,787)
	매입채무의 증가(감소)	1,071,670
영업활동으로 인한 자산 부채의	장단기미지급금의 증가(감소)	(4,473)
변동	선수금의 증가(감소)	(47,042)
	예수금의 증가(감소)	(528,193)
	미지급비용의 증가(감소)	(5,169,031)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,287,161
	퇴직금의 지급	(162,758)
	기타	(296,713)

리스부채 관련 현금유출

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	286,357
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는 현금유출	53,023

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는	261.755
현금유출	261,755

리스부채에	대한	이자비용,	업업활동에서	생기는
현금유출				

45,462

# 25. 재무위험관리 (연결)

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	위험	위험							
	시장위험			신용위험	유동성위험	자본위험	위험 합계		
	환위험	이자율위험	지분가격위험	<u>स्टिंग</u>	#501B	사는게임			
			당분기말 현재 지분						
	연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다 른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동		상품(상장주식)의 주						
		이자율변동위험은 시	가가 1% 변동할 경우						
		장금리 변동으로 인	기타포괄손익(법인세						
		해 투자 및 재무활동		장부금액은 손상차손					
위험에 대한 노출정		으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현	는 영향은 58,830백 만원(전분기:	차감 후 금액으로 연 결회사의 신용위험					
도에 대한 기술	위험에 노출되어 있	· 대장의 변 · 금호름이 변동될 위		철외자의 선용취임   최대노출액은 금융자					
	습니다. 환율변동위	현으로서, 주로 예금	당기손익(법인세효과	산 장부금액과 동일					
	험에 노출되는 주요	및 변동금리부 차입	반영 전)에 미치는 영	합니다.					
	통화로는 USD, EUR	금에서 비롯됩니다.	향은 2,333백만원(전						
	등이 있습니다.		분기: 5,354백만원						
			)입니다.						

	ı	1	1	<u> </u>	I	I	ı
					유동성위험이란 연결		
				거래 및 투자 활동에	회사가 금융부채와		연결회사는 영업활동
				서 발생하며 고객 또	관련된 모든 의무를		에서 파생되는 시장
				는 거래상대방이 계	이행하는 데 어려움		위험, 신용위험, 유동
				약조건상 의무사항을	을 겪게 될 위험을 의		성위험 등을 최소화
				지키지 못하였을 때	미합니다. 연결회사		하는데 중점을 두고
				발생합니다. 이러한	의 주요 유동성 공급		재무위험을 관리하고
	연결회사는 통화별			신용위험을 관리하기	원은 영업에서 창출		있으며, 이를 위해 각
	자산과 부채규모를			위하여 고객과 거래	한 현금 및 자본시장		각의 위험요인에 대
	일치하는 수준으로			상대방의 재무상태와	및 금융기관에서 조		해 면밀하게 모니터
	유지하여 환율변동			과거 경험 및 기타 요	달한 자금이며, 주요		링 및 대응하고 있습
	영향을최소화하는데			소를 고려하여 주기	유동성 수요는 생산,		니다.
				적으로 재무신용도를	연구개발을 위한 투		uu.
	주력하고 있습니다.			평가하고 있으며, 고	자를 비롯해, 운전자		
	이를 위해 수출입 등			객과 거래상대방 각	본, 배당 등에 있습니		재무위험은 글로벌
	의 경상거래 및 예금,			각에 대한 신용한도	다. 대규모 투자가 많		재무관리기준을 수립
	차입 등의 금융거래			를 설정·관리하고	은 연결회사의 사업		하고 고객과 거래선
	발생시 기능통화로			있습니다. 그리고 위	특성상 적정 유동성	연결회사의 자본관리	에 대한 주기적인 재
	거래하거나 입금 및			험국가에 소재한 거	의 유지가 매우 중요	목적은 계속기업으로	무위험 측정, 환헷지
	지출 통화를 일치시		연결회사는 전략적	래처의 매출채권은	합니다. 연결회사는	서 주주 및 이해관계	및 자금수지 점검 등
	킴으로써 환포지션	연결회사는 내부자금	목적 등으로 기타포	보험한도 내에서 적	주기적인 자금수지	자에게 이익을 지속	을 통해 관리하고 있
	발생을 최대한 억제	공유를 통해 외부차	괄손익-공정가치금융	절하게 위험이 관리	예측, 필요 현금수준	적으로 제공할 수 있	습니다.
위험관리의 목적, 정	하고 있으나, 일부 발	입금을 최소화하여	자산 및 당기손익-공	되고 있습니다.	산정 및 수입, 지출	는 능력을 보호하고	
책 및 절차에 대한 기	생된 환포지션은 채	이자율 변동으로 인	정가치금융자산으로		관리 등을 통하여 적	건전한 자본구조를	한편, 해외 주요 권역
술	권매각, 선물환 등을	한 금융비용과 불확	분류된 지분상품에	신용위험은 금융기관	정 유동성을 유지ㆍ	유지하는 것입니다.	별로 지역금융센터
	활용하여 환변동영향	실성을 최소화하고	투자하고 있습니다.	과의 거래에서도 발	관리하고 있습니다.	연결회사는 신용등급	(미국, 영국, 싱가포
	을 축소하고 있습니	있습니다.	이를 위하여 직・간	생할 수 있으며 해당		, 부채비율 등의 지표	르, 중국, 브라질, 러
	다. 이는 연결회사가		접적 투자수단을 이	거래는 현금및현금성	연결회사는 권역별로	를 이용하여 자본위	시아)에서 환율변동
	노출된 환율변동위험		용하고 있습니다.	자산, 각종 예금 그리	Cash Pooling을 구축		모니터링 및 환거래
	을 감소시키지만 완			고 파생금융상품 등	하여 권역 내 개별 법	니다.	대행을 통해 환율변
	전히 제거하지는 않			의 금융상품 거래를	인의 자금이 부족한		동위험을 관리하고
	을 수 있습니다. 또한			포함합니다. 이러한	경우에도 유동성위험		있으며, 권역내 자금
	, 연결회사는 효율적			위험을 줄이기 위해,	에 효율적으로 대응		을 통합운용하여 유
	인 환율변동위험 관			연결회사는 국제 신	하고 있습니다. Cash		동성위험에 대응하고
	리를 위해 환위험을			용등급이 높은 은행	Pooling은 자금 부족		있습니다.
	주기적으로 모니터링				회사와 자금 잉여 회		
	및 평가하고 있으며			서만 거래를 하는 것	사간 자금을 공유하		연결회사의 재무위험
	투기적 외환거래는			을 원칙으로 하고 있	는 시스템으로 개별		관리의 주요 대상인
	엄격히 금지하고 있				회사의 유동성위험을		자산은 현금및현금성
	습니다.			없는 금융기관과의	최소화하고 자금운용		자산, 단기금융상품,
				없는 금융기전파의    신규 거래는 해당 기	최조화하고 자금군용 부담을 경감시키며,		상각후원가금융자산,
							매출채권 등으로 구
				관에 대한 건전성 평 기 드은 거쳐 시해하	금융비용을 절감하는		성되어 있으며, 부채
				가 등을 거쳐 시행하	등의 효과가 있습니		는 매입채무, 차입금
				고 있습니다. 연결회	다.		등으로 구성되어 있
				사가 체결하는 금융	(1.9) (II.) U O E n		습니다.
				계약은 부채비율 제	또한 대규모 유동성		
				한 조항, 담보제공,	이 필요한 경우를 대		

				비하여 본사의 지급	
				보증을 통해 해외 종	
				속기업이 활용할 수	
				있는 차입한도를 확	
			차입금 회수 등의 제	보하고 있으며, 보고	
			약조건이 없는 계약	기간종료일 현재 국	
			을 위주로 체결하고	제신용평가기관인	
			있으며, 기타의 경우	Moody's로부터 Aa2,	
			별도의 승인을 받아	S&P로부터 AA- 등	
			거래하고 있습니다.	투자적격등급을 부여	
				받고 있어, 필요시 자	
				본시장을 통해 적기	
				에 자금조달이 가능	
				합니다.	
지분상품(상장주식					
)의 주가가 1% 변동		58,830			
할 경우 기타포괄손		30,000			
익에 미치는 영향					
지분상품(상장주식					
)의 주가가 1% 변동		2,333			
할 경우 당기손익에		2,000			
미치는 영향					

전분기 (단위 : 백만원)

	위험	귀형							
	시장위험			신용위험	유동성위험	자본위험	위험 합계		
	환위험	이자율위험	지분가격위험	2011	#501B	<b>バモガ</b> 名			
			당분기말 현재 지분						
	연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다 른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동		상품(상장주식)의 주						
		이자율변동위험은 시	가가 1% 변동할 경우						
			기타포괄손익(법인세						
		해 투자 및 재무활동	효과 반영 전)에 미치	장부금액은 손상차손					
위험에 대한 노출정		으로부터 발생하는	는 영향은 58,830백	차감 후 금액으로 연					
도에 대한 기술	위험에 노출되어 있	이자수익, 비용의 현	만원(전분기:	결회사의 신용위험					
	습니다. 환율변동위	금흐름이 변동될 위	111,415백만원)이며,	최대노출액은 금융자					
	험에 노출되는 주요	험으로서, 주로 예금	당기손익(법인세효과	산 장부금액과 동일					
	통화로는 USD, EUR	및 변동금리부 차입	반영 전)에 미치는 영	합니다.					
	등이 있습니다.	금에서 비롯됩니다.	향은 2,333백만원(전						
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		분기: 5,354백만원						
			)입니다.						

	1	1	1	1	1		1
				신용위험은 통상적인	유동성위험이란 연결		
				거래 및 투자 활동에	회사가 금융부채와		연결회사는 영업활동
				서 발생하며 고객 또	관련된 모든 의무를		에서 파생되는 시장
				는 거래상대방이 계	이행하는 데 어려움		위험, 신용위험, 유동
				약조건상 의무사항을	을 겪게 될 위험을 의		성위험 등을 최소화
				지키지 못하였을 때	미합니다. 연결회사		하는데 중점을 두고
				발생합니다. 이러한	의 주요 유동성 공급		재무위험을 관리하고
	연결회사는 통화별			신용위험을 관리하기	원은 영업에서 창출		있으며, 이를 위해 각
	자산과 부채규모를			위하여 고객과 거래	한 현금 및 자본시장		각의 위험요인에 대
	일치하는 수준으로			상대방의 재무상태와	및 금융기관에서 조		해 면밀하게 모니터
	유지하여 환율변동			과거 경험 및 기타 요	달한 자금이며, 주요		링 및 대응하고 있습
	영향을최소화하는데			소를 고려하여 주기	유동성 수요는 생산,		니다.
				적으로 재무신용도를	연구개발을 위한 투		uu.
	주력하고 있습니다.			평가하고 있으며, 고	자를 비롯해, 운전자		
	이를 위해 수출입 등			객과 거래상대방 각	본, 배당 등에 있습니		재무위험은 글로벌
	의 경상거래 및 예금,			각에 대한 신용한도	다. 대규모 투자가 많		재무관리기준을 수립
	차입 등의 금융거래			를 설정·관리하고	은 연결회사의 사업		하고 고객과 거래선
	발생시 기능통화로			있습니다. 그리고 위	특성상 적정 유동성	연결회사의 자본관리	에 대한 주기적인 재
	거래하거나 입금 및			험국가에 소재한 거	의 유지가 매우 중요	목적은 계속기업으로	무위험 측정, 환헷지
	지출 통화를 일치시		연결회사는 전략적	래처의 매출채권은	합니다. 연결회사는	서 주주 및 이해관계	및 자금수지 점검 등
	킴으로써 환포지션	연결회사는 내부자금	목적 등으로 기타포	보험한도 내에서 적	주기적인 자금수지	자에게 이익을 지속	을 통해 관리하고 있
	발생을 최대한 억제	공유를 통해 외부차	자산 및 당기손익-공 을 최소화하여 정가치금융자산으로	절하게 위험이 관리	예측, 필요 현금수준	적으로 제공할 수 있	습니다.
위험관리의 목적, 정	하고 있으나, 일부 발	입금을 최소화하여		되고 있습니다.	l고 있습니다. 산정 및 수입, 지출	는 능력을 보호하고	
책 및 절차에 대한 기	생된 환포지션은 채	이자율 변동으로 인			관리 등을 통하여 적	건전한 자본구조를	한편, 해외 주요 권역
술	권매각, 선물환 등을	한 금융비용과 불확	분류된 지분상품에	신용위험은 금융기관	정 유동성을 유지ㆍ	유지하는 것입니다.	별로 지역금융센터
	활용하여 환변동영향	실성을 최소화하고	투자하고 있습니다.	과의 거래에서도 발	관리하고 있습니다.	연결회사는 신용등급	(미국, 영국, 싱가포
	을 축소하고 있습니	있습니다.	이를 위하여 직・간	생할 수 있으며 해당		, 부채비율 등의 지표	르, 중국, 브라질, 러
	다. 이는 연결회사가		접적 투자수단을 이	거래는 현금및현금성	연결회사는 권역별로	를 이용하여 자본위	시아)에서 환율변동
	노출된 환율변동위험		용하고 있습니다.	자산, 각종 예금 그리	Cash Pooling을 구축	험을 관리하고 있습	모니터링 및 환거래
	을 감소시키지만 완			고 파생금융상품 등	하여 권역 내 개별 법	니다.	대행을 통해 환율변
	전히 제거하지는 않			의 금융상품 거래를	인의 자금이 부족한		동위험을 관리하고
	을 수 있습니다. 또한			포함합니다. 이러한	경우에도 유동성위험		있으며, 권역내 자금
	, 연결회사는 효율적			위험을 줄이기 위해.	에 효율적으로 대응		을 통합운용하여 유
	인 환율변동위험 관			연결회사는 국제 신	하고 있습니다. Cash		동성위험에 대응하고
	리를 위해 환위험을			용등급이 높은 은행	Pooling은 자금 부족		있습니다.
	주기적으로 모니터링			(S&P A 이상)에 대해	회사와 자금 잉여 회		
	및 평가하고 있으며			서만 거래를 하는 것	사간 자금을 공유하		연결회사의 재무위험
	투기적 외환거래는			을 원칙으로 하고 있	는 시스템으로 개별		관리의 주요 대상인
	엄격히 금지하고 있			으며, 기존에 거래가	회사의 유동성위험을		자산은 현금및현금성
	습니다.			없는 금융기관과의	최소화하고 자금운용		자산, 단기금융상품,
				없는 금융기전파의    신규 거래는 해당 기	최조와하고 자금군용 부담을 경감시키며,		상각후원가금융자산,
							매출채권 등으로 구
				관에 대한 건전성 평	금융비용을 절감하는		성되어 있으며, 부채
				가 등을 거쳐 시행하	등의 효과가 있습니		는 매입채무, 차입금
				고 있습니다. 연결회	다.		등으로 구성되어 있
				사가 체결하는 금융	(1.9) (II.) U O E n		습니다.
				계약은 부채비율 제	또한 대규모 유동성		
				한 조항, 담보제공,	이 필요한 경우를 대		

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				비하여 본사의 지급	
				보증을 통해 해외 종	
				속기업이 활용할 수	
				있는 차입한도를 확	
			차입금 회수 등의 제	보하고 있으며, 보고	
			약조건이 없는 계약	기간종료일 현재 국	
			을 위주로 체결하고	제신용평가기관인	
			있으며, 기타의 경우	Moody's로부터 Aa2,	
			별도의 승인을 받아	S&P로부터 AA- 등	
			거래하고 있습니다.	투자적격등급을 부여	
				받고 있어, 필요시 자	
				본시장을 통해 적기	
				에 자금조달이 가능	
				합니다.	
지분상품(상장주식					
)의 주가가 1% 변동		111 415			
할 경우 기타포괄손		111,415			
익에 미치는 영향					
지분상품(상장주식					
)의 주가가 1% 변동		5,354			
할 경우 당기손익에		5,354			
미치는 영향					

### 부채비율에 대한 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	총장부금액
부채	98,983,688
자본	371,916,124
부채비율	0.266

전기말 (단위: 백만원)

	총장부금액
부채	92,228,115
자본	363,677,865
부채비율	0.254

금융자산의 공시

당분기말 (단위:백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	단기상각후원가금융		매출채권	기타포괄손익-공정		기타	금융자산, 분류 합
			자산	가치금융자산		가치금융자산	금융자산		Я
장부금액	61,906,097	35,458,597	0	28,132	41,145,391	8,180,091	1,414,332	12,119,630	160,252,270
공정가치				28,132		8,180,091	1,414,332	560,002	

장부금액이 공정가							
치의 합리적인 근사						550.000	
치로서 공정가치 공						11,559,628	
시 제외된 금융자산							
						장부금액이 공정가	
						치의 합리적인 근사	
						치이므로 일부 금융	
						자산 11,559,628백	
	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가		만원(전기말:	
	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사		14,294,254백만원)	
공정가치 공시 제외	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치		및 금융부채	
사유에 대한 기술	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외		11,569,291백만원	
	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.		(전기말:	
						11,330,545백만원	
						)은 공정가치 공시대	
						상에서 제외하였습	
						니다.	

전기말 (단위:백만원)

	97097ATU	단기금융상품	단기상각후원가금융	단기당기손익-공정	매출채권	기타포괄손익-공정	당기손익-공정가치	기타	금융자산, 분류 합
	현금및현금성자산	단기금융상품	자산	가치금융자산	배술재권	가치금융자산	금융자산	기타	Л
장부금액	69,080,893	22,690,924	608,281	27,112	36,647,393	7,481,297	1,431,394	14,840,275	152,807,569
공정가치				27,112		7,481,297	1,431,394	546,021	
장부금액이 공정가									
치의 합리적인 근사								14,294,254	
치로서 공정가치 공								14,234,234	
시 제외된 금융자산									
								장부금액이 공정가	
								치의 합리적인 근사	
								치이므로 일부 금융	
								자산 11,559,628백	
	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가		장부금액이 공정가			만원(전기말:	
공정가치 공시 제외	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사		치의 합리적인 근사			14,294,254백만원)	
사유에 대한 기술	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치		치이므로 공정가치			및 금융부채	
자ㅠ에 대한 기술	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외		공시대상에서 제외			11,569,291백만원	
	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.		하였습니다.			(전기말:	
								11,330,545백만원	
								)은 공정가치 공시대	
								상에서 제외하였습	
								니다.	

금융부채의 공시

당분기말

	매입채무	단기차입금	미지급긍	유동성장기부채	유동성장기치입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합
장부금액	12,419,094	9,634,548	15,019,429	1,447,491	1,440,845	6,646	560,590	3,861,524	4,658,208	11,625,328	59,226,212
공정가치				7,121		7,121	553,826			56,037	

장부금액이 공정가									
치의 합리적인 근사								11,569,291	
치로서 공정가치 공								11,569,291	
시 제외된 금융부채									
								장부금액이 공정가	
				장부금액이 공정가		장부금액이 공정가		치의 합리적인 근사	
				치의 합리적인 근사		치의 합리적인 근사		치이므로 일부 금융	
				치이므로 공정가치		치이므로 공정가치		자산 11,559,628백	
	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	공시대상에서 제외		공시대상에서 제외	장부금맥이 공정가	만원(전기말:	
777761771710	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	하였습니다.		하였습니다.	치의 합리적인 근사	14,294,254백만원)	
공정가치 공시 제외	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	리스부채는 기업회		리스부채는 기업회	치이므로 공정가치	및 금융부채	
사유에 대한 기술	공시대상에서 제외	공시태상에서 제외	공시대상에서 제외	계기준서 제1107호		계기준서 제1107호	공시대상에서 제외	11,569,291백만원	
	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.	'금융상품: 공시'에		'금융상품: 공시'에	하였습니다.	(전기말:	
				따라 공정가치 공시		따라 공정가치 공시		11,330,545백만원	
				대상에서 제외하였		대상에서 제외하였		)은 공정가치 공시대	
				습니다.		습니다.		상에서 제외하였습	
								니다.	

전기말 (단위: 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급공	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	긍융부채, 분류 합 계
장부금액	11,319,824	7,114,601	13,996,395	1,308,875	1,302,521	6,354	537,618	3,724,850	4,907,875	11,414,008	54,324,046
공정가치				6,757		6,757	529,254			83,463	
장부금액이 공정가											
치의 합리적인 근사										11,330,545	
치로서 공정가치 공										,,-	
시 제외된 금융부채											
										장부금액이 공정가	
					장부금액이 공정가			장부금액이 공정가		치의 합리적인 근사	
					치의 합리적인 근사			치의 합리적인 근사		치이므로 일부 금융	
					치이므로 공정가치			치이므로 공정가치		자산 11,559,628백	
	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가		공시대상에서 제외			공시대상에서 제외	장부금액이 공정가	만원(전기말:	
공정가치 공시 제외	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사		하였습니다.			하였습니다.	치의 합리적인 근사	14,294,254백만원)	
사유에 대한 기술	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치		리스부채는 기업회			리스부채는 기업회	치이므로 공정가치	및 금융부채	
	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외		계기준서 제1107호			계기준서 제1107호	공시대상에서 제외	11,569,291백만원	
	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.		'금융상품: 공시'에			'금융상품: 공시'에	하였습니다.	(전기말:	
					따라 공정가치 공시			따라 공정가치 공시		11,330,545백만원	
					대상에서 제외하였			대상에서 제외하였		)은 공정가치 공시대	
					습니다.			습니다.		상에서 제외하였습	
										니다.	

급용자산과 부채의 공정가치측정에 대한 공시

(단위: 백단원)

측정 전체																											
공정가치																											
금융상품																											
단기당기손	익-공정가치	금융자산		기타포괄손	익-공정가치	금융자산		당기손익-공	공정가치금융	자산		기타				유동성사채				사채				ЛЕŀ			
공정가치 서	198체계의 모	는 수준	공정가치	공정가치 서	너맨체계의 모	는 수준	공정가치	공정가치 서	[명체계의 모	든 수준	공정가치	공정가치 서	서열체계의 모	든 수준	공정가치	공정가치 사	서열체계의 모	는 수준	공정가치	공정가치 서	1명체계의 모	든수준	공정가치	공정가치 서	1명체계의 모	든수준	공정가치
수준 1	<b>中준 2</b>	수준 3	서뭰체계 의 모든	φ₹1	수준 2	수준 3	서명체계 의 모든	수준 1	<b>中준 2</b>	수준 3	서열체계 의 모든	수준 1	수준 2	<b>中臣3</b>	서명체계 의 모든	수준 1	수준 2	ф₹3	서명체계 의 모든	中준 1	수준 2	<b>수준3</b>	서밀체계 의 모든	수준 1	中臣 2	中준 3	서명체계 의 모든

				수준 함				수준 항				수준 항				수준 함				수준 함				수준 함				수준 항
금융자산	0	28,132	0	28,132	5,882,95	0	2,297,13	8,180,09	233,257	0	1,181,07	1,414,33	0	110,397	449,605	560,002				7				*				7
금융부채																	0	7,121	0	7,121	0	553,826	0	553,826	0	56,037	0	56,037

전기명

	측정 전체																											
	공정가치																											
	금융상품																											
	단기당기손	익-공정가치	금융자산		기타포괄손	익-공정가치	l금융자산		당기손익-;	공정가치금융	자산		기타				유동성사채				사채				ЛЕ			
	공정가치 서	너맨체계의 모	는 수준	공정가치	공정가치 사	너맨체계의 모	E 4E	공정가치	공정가치 서	너용체계의 모	는 수준	공정가치	공정가치 /	너용체계의 모	는 수준	공정가치	공정가치 서	너용체계의 모	는 수준	공정가치	공정가치 #	너용체계의 모	는 수준	공정가치	공정가치 #	1원체계의 모	는 수준	공정가치
	수준 1	수준 2	수준 3	서원체계 의 모든 수준 항 계	수준 1	수준 2	수준 3	서열체계 의 모든 수준 참 계	수준 1	수준 2	中臣 3	서열제계 의 모든 수준 황 계	수준 1	수준 2	수준 3	서용체계 의 모든 수준 항 계	수준 1	수준 2	수준 3	서열제계 의 모든 수준 항 계	<b>수준 1</b>	수준 2	수준 3	서명체계 의 모든 수준 참 계	수준 1	수준 2	수준 3	서명체계 의 모든 수준 항 계
금융자산	0	27,112	0	27,112	5,250,99	0	2,230,30	7,481,29	347,221	0	1,084,17	1,431,39	0	130,364	415,657	546,021												
금융부채																	0	6,757	0	6,757	0	529,254	0	529,254	0	83,463	0	83,463

### 금융상품의 공정가치측정에 대한 공시

	공정가치 서열체계 수준	공정가치 서열체계 수준	공정가치 서열체계 수준
	1	2	3
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	동일한 자산에 대한 시 장 공시가격	시장에서 관측가능한 투 입변수를 활용한 공정가 치 (단, '수준 1'에 포함 된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입 변수를 활용한 공정가치
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채	동일한 부채에 대한 시 장 공시가격		관측가능하지 않은 투입 변수를 활용한 공정가치

### 평가기법 및 투입변수에 대한 기술

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

연결회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현 금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

공정가치	경기치 서면제계의 모든 수근																																				
공정가치	3리가서 서면제계 수군 3																																				
금융상점	78/48 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																																				
기민포로슨막-광경기치급증자산 기민																																					
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. China Star Optoelectronics Sembonductor Display 사원 행정보자하여 (CSOT) Technology Ltd (CSOSOT) 지본 행용선 지본 뜻용선																																					
관측함	수 없는 투	임변수				2 25	측할 수	없는 투	임변수				관 관측	즉할 수 있는 투입면수 - 근 관측할 수 있는 투입면수 - 근 관측할						관측할 수 없는 투입변수			근 관측업	관 관측할 수 없는 투임변수													
영구	가중	무위	무위	가격	가격	a g:	7 :	가중	무위	무위	가격	가격	리 영구	가중	무위	무위	가격	가격	후 영구	가중	무위	早	191	가격	가격	라 영구	가중	무위	무위	가격	가격	라영구	가중	무위	무위	가격	가격
성장	평균	형이	형 이	변동	변동	8 8	8 1	명균	형 이	형 이	변동	변동	할 성장	평균	형 이	형 이	변동	변동	할 성장	평균	8 C	1 8	101	변동	변동	할 성장	평균	형 이	형 이	변동	변동	할 성장	평균	왕 이	형 이	변동	변동
듄. 두	자본	자율	자율	성 1.	성 2,	4 8.	<b>=</b> 3	자본	자율	자율	성 1.	성 2.	수 등, 5	자본	자율	자율	성 1.	성 2.	4 S.	구 자본	자원	, D	12	ේ 1.	성 2,	4 E. F	자본	자율	자율	성 1.	성 2,	4 E. F	자본	자율	자율	성 1.	성 2,
입변	비용.	1, 즉	2, 🐴	측정	측정	8 81	2 1	비용.	1, 즉	2, 4	측정	측정	8 임번	비용.	1. 즉	2, 4	측정	측정	없 입번	HI8	1. 4	2,	. a	측정	측정	없 입변	비용.	1, 즉	2, 4	측정	측정	잃 입변	비용.	1, 즉	2. 즉	측정	측정
*	측정	정 투	정투	투입	투입	8 4	4	측정	정투	정투	투입	투임	는수	측정	정 투	정투	투입	투임	ë ¢	측정	정투	경	=	투입	투입	는 수	측정	정투	정투	투입	투입	는 수	측정	정 두	정투	투입	투입

부 입 면 숙 · ㅈ 산 등 W ㅈ 산 · 경 경 가 ㅈ		字 50 字 50 字 70 プ 大 B0 プ フ 50 F0	3.0
	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	- 스타 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
		(F) (F) (F) (F)	무양 변수
	0	C	4
		行 10 CF 20 CF	型 (0) 中 (3)
		C. C	4
		が	일번 수 설
		22 PT	ガーガ
		선 우 한 기	÷
		다 CO 다 보인 다	변수
		F 8 7	
3 3		記 か 年 20 年 80 HB 80 HB 80 BB	10 III
	0 0 0	수 무 8 가 후	T
		(F)	투 원 변수
	0 0 3 5 5 5 4 4		,
		위 수 우 병 우	인 수 된
		G	
		위 	아 #
			1
			# <b>P</b>
		で	50 30
		40 Fr 30 Fr	_
3 4 . 6 6 2	8		UP 00
		(F) (G) (F) 20 (F)	Œ
	0 . 0 0	27 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	AV 700
			변수
	0		이 수 돼
			번
		F 25 F	이 수 10
		C CF 50 77	
		위 하 우 원 명 무	변수
		G	
		위	변수
1		D	10 · · · · · · · · · · ·
		위 6 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수	I
		다 다 다 30 FF	타 원 30
	0 . 1 0 5	F 8 39 F	ol .
			J. H
		(A) (C) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	50 ÷ 30
		CF 620 CF 250 CF	번
		FT 65 FF 280 FF	D 30
		는 무 80 기 수 무 80 기	
		위 8 문 변 무	변수병
3			
2 2 1 1			100
		(中)	바 전 전
		이 아 아 보인 무 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아	임번
	0 0 3 3 5 5	된 다 두 16 F	50 <del>+</del> 10
		CF 620 775	Ħ
			변수
			$\perp$
		위 8	변수
2 2			
			五
		위	투임 변수
	0 0	日	임수 범
	0 . 0 5 2	6 F 20 F	i H
			이 수 회
		C	1
		위	변수
	0 . 2 1 8	F	50 50
	2 4 4 6	스 무 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*
2 6 . 9 2 9		1)	up ou

수준3 금융자산의 변동내역에 대한 공시 당분기

	수준 3
기초금융자산	3,730,134
취득	29,994
처분	(6,092)
당기손익으로 인식된 손익	48,572
기타포괄손익으로 인식된 손익	16,585
기타	108,619
분기말금융자산	3,927,812

전분기 (단위: 백만원)

	수준 3
기초금융자산	3,303,227
취득	45,261
처분	(22,638)
당기손익으로 인식된 손익	256,578
기타포괄손익으로 인식된 손익	(298,342)
기타	(620)
분기말금융자산	3,283,466

수준3 금융부채의 변동내역에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공정가치 서열체계 수준 3
기초금융부채	0
당기손익으로 인식된 손익	0
기타	0
분기말금융부채	0

전분기 (단위: 백만원)

	공정가치 서열체계 수준 3
기초금융부채	7,404
당기손익으로 인식된 손익	0
기타	0
분기말금융부채	7,404

관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정의 민감도분석 공시, 자산

공정가치 서열체계의 모든 수준							
경기치 서얼체계 수준 3							
자산							
기타포괄손익-공정가치금융자산		기타	자산 합계				
관측할 수 없는 투입변수	관측할 수 없는 투입	관측할 수 없는 투입변수	관측할 수 없는 투입				

	영구성장률, 투입변	가중평균자본비용.	기초 자산 가격, 측			영구성장률, 투입변	가중평균자본비용.	기초 자산 가격, 측			
	<u></u>		정 투입변수	가격 변동성	변수 합계	수	측정 투입변수	정 투입변수	가격 변동성	변수 합계	
	T	TOTECT	0 7827			+	70 7807	0 7807			금융상품의 민감도
											분석은 통계적 기법
											을 이용한 관측 불가
											능한 투입변수의 변
											동에 따른 금융상품
											의 가치 변동에 기초
											하여 유리한 변동과
											불리한 변동으로 구
											분하여 이루어집니
								주요 관측물가능한	주요 관측불가능한		다. 그리고 공정가치
	주요 관측물가능한	주요 관측물가능한						투입변수인 기초자	투입변수인 기초자		가 두 개 이상의 투
관측가능하지 않은	투입변수인 영구성	투입변수인 영구성							산 가격(20%) 및 가		입변수에 영향을 받
투입변수의 변동으	장률 및 가중평균자	장를 및 가중평균자						격 변동성(10%)을	격 변동성(10%)을		는 경우에는 가장 유
로 인한 공정가치축	본비용을 1% 증가	본비용을 1% 증가						증가 또는 감소시킴	중가 또는 감소시킴		리하거나 또는 가장
정치의 민감도에 대	또는 감소시킴으로	또는 감소시킴으로							으로써 공정가치 변		물리한 금액을 바탕
한 기술, 자산	써 공정가치 변동을	써 공정가치 변동을						동을 산출하였습니	동을 산출하였습니		으로 산출됩니다.
	산출하였습니다.	산출하였습니다.						Cr.	G.		Ceequ.
								ur.	ur.		당분기말 현재 '수준
											3'으로 분류되는 주
											요 금융상품의 투입 변수의 변동에 따른
											선무의 선동에 따른 손익효과(자본은 법
											인세효과 반영 전 효
											과)에 대한 민감도분
											석 결과는 다음과 같
관측할 수 없는 투입											습니다.
변수의 가능성이 어											
느 정도 있는 증가율	0.01	0.01						0.20	0.10		
, 자산											
관측할 수 없는 투입											
변수의 가능성이 어											
느 정도 있는 감소율	0.01	0.01						0.20	0.10		
. 자산											
당기손익(세전)으로											
인식된, 가능성이 어											
느 정도 있고 대체할											
수 있는 가정을 반영											
하기 위한 하나 이상					0					108,637	
의 관측할 수 없는											
투입변수의 변동으											
로 인한 공정가치 측											
정치의 증가, 자산											

당기손익(세전)으로							
인식된, 가능성이 어							
느 정도 있고 대체할							
수 있는 가정을 반영							
하기 위한 하나 이상			0			(108,367)	
의 관측할 수 없는							
투입변수의 변동으							
로 인한 공정가치 축							
정치의 감소, 자산							
기타포괄손익(세전							
)으로 인식된, 가능							
성이 어느 정도 있고							
대체할 수 있는 가정							
을 반영하기 위한 하			161,113				
나 이상의 관측할 수			101,113			0	
없는 투입변수의 변							
동으로 인한 공정가							
치 측정치의 증가,							
자산							
기타포괄손익(세전							
)으로 인식된, 가능							
성이 어느 정도 있고							
대체할 수 있는 가정							
을 반영하기 위한 하			/111 010				
나 이상의 관측할 수			(111,219)			0	
없는 투입변수의 변							
동으로 인한 공정가							
치 측정치의 감소.							
자산							

26. 부문별 보고 (연결)

#### 영업부문에 통합기준을 적용하면서 이루어진 경영진의 판단에 대한 설명

가. 부문별 정보

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당분기와 전분기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	기업 전체 총계					
	영업부문				중요한 조정사항	기업 전체 총계 합계
	DX 부문	DS부문	SDC	Harman	오파인 소영사용	
영업수익	47,292,742	23,137,290	5,386,418	3,200,250	(7,101,099)	71,915,601
감가상각비	639,747	7,849,063	607,414	85,397	0	9,231,310
무형자산상각비	402,536	152,446	56,385	53,252	0	719,482
영업이익	4,074,891	1,914,015	340,684	240,839	0	6,606,009
보고부문에 대한 기						기타는 별도로 표시
술						하지 않았습니다.

전분기 (단위: 백만원)

	기업 전체 총계					
	영업부문				중요한 조정사항	기업 전체 총계 합계
	DX 부문	DS부문	SDC	Harman	SHE 73/18	
영업수익	46,222,513	13,734,475	6,614,151	3,165,897	(5,991,665)	63,745,371
감가상각비	615,404	7,222,761	832,834	80,028	0	8,800,895
무형자산상각비	417,358	206,609	55,023	49,103	0	785,598
영업이익	4,208,760	(4,581,854)	776,016	128,949	0	640,178
보고부문에 대한 기						기타는 별도로 표시
술						하지 않았습니다.

#### 주요 제품별 매출에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	TV, 모니터 등	스마트폰 등	메모리	디스플레이 패널	제품과 용역 합계
영업수익	7,233,971	32,791,373	17,494,267	5,386,418	71,915,601
주요 제품별 매출액에					기타는 별도로 표시하
대한 기술					지 않았습니다.

전분기 (단위: 백만원)

	TV, 모니터 등	스마트폰 등	메모리	디스플레이 패널	제품과 용역 합계
영업수익	7,434,935	30,744,551	8,916,997	6,614,151	63,745,371
주요 제품별 매출액에					기타는 별도로 표시하
대한 기술					지 않았습니다.

지역별 영업현황에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	지역						
		외국				연결실체 내 내부거	지역 합계
	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	래조정	
영업수익	9,413,447	25,388,843	13,219,027	12,679,313	11,214,971	0	71,915,601
비유동자산	166,034,578	22,724,212	6,421,842	9,071,180	11,840,825	(1,690,474)	214,402,163

				금융상품, 이연법인
비유동자산에 대한				세자산, 관계기업 및
기술				공동기업 투자 등이
				제외된 금액입니다.

전분기 (단위: 백만원)

	지역						
		외국				연결실체 내 내부거	지역 합계
	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	래조정	
영업수익	11,300,428	22,762,451	12,582,923	11,534,339	5,565,230	0	63,745,371
비유동자산	150,663,992	15,167,060	6,135,315	9,249,314	15,224,391	(964,853)	195,475,219
							금융상품, 이연법인
비유동자산에 대한							세자산, 관계기업 및
기술							공동기업 투자 등이
							제외된 금액입니다.

# 27. 특수관계자와의 거래 (연결)

통소관계자거래에 대한 공사

당본기 (선위 : 백단명

857	(27 - ~22)														
	기엄명														
	목수관계자										7IEI				
	관계기업 및 공동기업						그 밖의 특수관계자			당해 기업이나 당해					
	삼성에스디에스㈜	삼성전기위	삼성SDIM	위제원기록	기타 관계기업 및 공동기업	관계기업 및 공동기 업 함계	삼성물산(위		그 밖의 특수관계자 항계	기업의 지배기업의 주요 경영진	목수관계자 참계	삼성엔지니어링㈜	위에스엔	기타 대규모기업집 단 소속회사	대규모기업집단 소 속회사 함계
매출 등	63,908	27,477	36,837	33,003	312,544	473,768	7,997	158,632	166,629			147	1,868	59,727	61,742
비유동자산 처분	0	0	0	0	122	122	0	0	0			0	0	0	0
매임 등	473,033	347,141	179,184	232,204	3,062,248	4,293,810	53,210	373,416	426,626			15,656	129,073	81,136	225,865
비유동자산 매임	58,026	0	8,556	6,375	35,974	108,931	1,588,496	1,314,075	2,902,571			467,250	5,461	291,111	763,822
출자, 특수관계자거															
a						6,342									
출자금 회수, 특수						11,731									
관계자거래						11,731									
지금갤의한 배당금,											412,172				32,058
특수관계자거래															
리스 이용 계약, 특											16,048				
수관계자거래															
리스이용자로서 리											7,385				
스, 특수관계자거래															
단기금여										3,017					
퇴적급여										175					
기타 장기급여										2,289					
											연결회사와 목수관				연결회사와 특수관
목수관계자거래에											계에 있는 개변회사				계에 있는 개변회사
대한 기술											와의 거래 금액입니				와의 거래 금액입니
											D.				G.

								기업회계기준서 제
								1024호 목수관계자
								범위에 포함되지 않
목수관계의 성격에								으나 「목점규제 및
대한 기술								공정거래에 관한 법
								용」에 따른 동일한
								대규모기엄집단 소
								속회사임니다.

전문기		(단위 : 백단명)														
	기엄명															
	특수관계자										기타					
	관계기업 및 공동기인	1					그 밖의 특수관계자			당해 기업이나 당해						
	삼성에스디에스(취)	삼성전기㈜	삼성SDIM	(위제일기록	기타 관계기업 및	관계기업 및 공동기	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수	그 밖의 특수관계자	기업의 지배기업의	목수관계자 함계	삼성엔지니어링㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집	대규모기엄집단 소 속회사 함계	
					공동기업	엄 함계		관계자	함계	주요 경영진				단 소속회사	속회사 동계	
매출 등	74,499	43,706	41,404	34,213	250,843	444,665	8,878	153,664	162,542			439	2,827	29,662	32,928	
비유동자산 처문	0	0	0	0	0	0	70	0	70			0	0	0	0	
매임 등	485,177	328,465	197,264	235,243	3,350,585	4,596,734	62,594	559,486	622,080			212	129,859	178,822	308,893	
비유통자산 매입	82,168	60	2,072	76	28,046	112,422	799,655	645,636	1,445,291			310,139	3,449	84,196	397,784	
출자, 특수관계자거						62,182										
a																
출자금 회수, 목수						4,661										
관계자거래																
지금결의한 배당금,											412,942				32,058	
목수관계자거래 리스 이용 계약, 목																
다스 이용 계약, 목 수관계자거래											50					
리스이용자로서 리																
스, 특수관계자거래											5,089					
단기급여										3,330						
퇴직금여										139						
기타 장기금여										1,959						
											연결회사와 특수관				연결회사와 목수관	
특수관계자거래에											계에 있는 개변회사				계에 있는 개변회사	
대한 기술											와의 거래 금액입니				와의 거래 금액입니	
											EI.				다.	
															기업회계기준서 제	
															1024호 특수관계자	
															병위에 포함되지 않	
특수관계의 성격에															으나「독점규제 및	
대한 기술															공정거래에 관한 법	
															용」에 따른 동양한	
															대규모기업집단 소	
															속회사임니다.	

특수관계자에 대한 채권 채무에 대한 공시

	기업명													
	특수관계자						대규모기염증단 소속회사							
	관계기업 및 공동기업						그 밖의 목수관계자						기타 대규모기업집단	01202075 A A
					기타 관계기업 및 공			기타 그 밖의 특수관	그 밖의 목수관계자	목수관계자 함계	삼성엔지니어링㈜	위에스원	기타 내규모기업업단	내규모기업업단 조속
	삼성에스티에스(위	삼성전기(주)	삼성SDIM	[위제원기획	동기업	KS	삼성뿐산위	ЭІХ	왕계				소속회사	회사 함계
채권 등	86,922	21,274	135,571	32,317	298,198	574,282	210,807	28,108	238,915		143	1,199	12,809	14,151
채무 등	516,231	192,361	110,609	327,367	1,160,560	2,307,128	1,241,553	312,183	1,553,736		344,573	50,686	401,587	796,846

미지금 배당금, 특수							
					412,172		32,058
관계자거래							
					연결회사와 특수관계		연결회사와 특수관계
					에 있는 개별회사에		에 있는 개별회사에
특수관계자거래에 대					대한 채권ㆍ채무 금역		대한 채권ㆍ채무 금맥
한 기술					입니다.		입니다.
					채무 등은 리스부채가		채무 등은 리스부채가
					포함된 금액입니다.		포함된 금액입니다.
							기업회계기준서 제
							1024호 특수관계자
							범위에 포함되지 않으
특수관계의 성격에 대							나「독점규제 및 공정
한 기술							거래에 관한 병률」에
							따른 동원한 대규모기
							엄집단 소속회사임니
							C).

	기업명													
	목수관계자										대규모기업집단 소속회	IAF		
	관계기업 및 공동기업						그 밖의 목수관계자						200 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	and a second second
	삼성에스티에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDIRR	㈜제양기확	기타 관계기업 및 공	관계기업 및 공동기업	삼성물산㈜	기타 그 밖의 목수관	그 밖의 특수관계자	목수관계자 함계	삼성엔지니어링㈜	위에스원	기타 대규모기업집단 소속회사	회사 함계
					동기업	함계		계자	함계					
채권 등	84,747	1,894	117,690	137	310,708	515,176	213,538	23,155	236,693		305	1,289	16,096	17,6
채무 등	458,723	138,405	92,854	440,414	1,268,131	2,398,527	1,955,976	318,355	2,274,331		807,098	49,955	390,073	1,247,12
미지금 배당공, 특수														
관계자거래														
										연결회사와 특수관계				연결회사와 특수관기
										에 있는 개별회사에				에 있는 개별회사에
특수관계자거래에 대										대한 채권ㆍ채무 금맥				대한 채권ㆍ채무 금
한 기술										입니다.				입니다.
										채무 등은 리스부채가				채무 등은 리스부채
										포함된 금액입니다.				포함된 금액입니다.
														기업회계기준서 제
														1024호 목수관계자
														범위에 포함되지 않
목수관계의 성격에 대														나「독점규제 및 공
한 기술														거래에 관한 병률」
														따른 동일한 대규모
														엄집단 소속회사임
														D.

## 28. 매각예정분류(처분자산집단) (연결)

매각예정비유동자산, 부채, 및 자본에 대한 공시 당분기말

	매각예정 비유동자산
현금및현금성자산	
매출채권	

전기말

(단위:백만원)

유동재고자산	
기타유동자산	
유형자산 및 무형자산	
기타비유동자산	
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집	
단	
유동부채	
비유동부채	
매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부	
채	
해외사업장환산외환차이	
매각예정 지분율	
계약체결일자	
처분 또는 재분류된 매각예정으로 분류된 비유동	
자산이나 처분자산집단에 대한 기술	

전기말 (단위: 백만원)

	매각예정 비유동자산
현금및현금성자산	14,153
매출채권	1,316
유동재고자산	4,697
기타유동자산	13,134
유형자산 및 무형자산	181,251
기타비유동자산	3,313
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집 단	217,864
유동부채	27,608
비유동부채	34,046
매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부 채	61,654
해외사업장환산외환차이	(217)
매각예정 지분율	0.568
계약체결일자	2023-12-07
처분 또는 재분류된 매각예정으로 분류된 비유동 자산이나 처분자산집단에 대한 기술	전기 중 연결회사의 경영진은 ㈜도우인시스 지분 56.8%를 ㈜뉴파워프라즈마 등 3개사에게 매각하기로 결정하였습니다. 2023년 12월 7일 계약이체결되었으며, 2024년 1월 31일 매각이 완료되었습니다.

# 4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표 재무상태표

제 56 기 1분기말 2024.03.31 현재 제 55 기말 2023.12.31 현재

	제 56 기 1분기말	제 55 기말
자산		
유동자산	82,288,911	68,548,442
현금및현금성자산 (주3,25)	12,282,309	6,061,451
단기금융상품 (주3,25)	50,247	50,071
매출채권 (주3,25)	32,832,663	27,363,016
미수금 (주3,25)	1,814,938	1,910,054
선급비용	1,282,037	1,349,755
재고자산 (주5)	30,849,308	29,338,151
기타유동자산 (주3,25)	3,177,409	2,475,944
비유동자산	229,794,377	228,308,847
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 (주 3,4,25)	2,049,692	1,854,503
- ^ ^ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	1
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 (주6)	57,280,254	57,392,438
유형자산 (주7)	141,929,781	140,579,161
무형자산 (주8)	10,671,387	10,440,211
순확정급여자산 (주11)	3,448,988	3,745,697
이연법인세자산	9,996,955	9,931,358
기타비유동자산 (주3,25)	4,417,320	4,365,478
자산총계	312,083,288	296,857,289
부채		
유동부채	49,615,928	41,775,101
매입채무 (주3,25)	12,457,726	7,943,834
단기차입금 (주3,9,25)	8,555,367	5,625,163
미지급금 (주3,25)	14,707,458	15,256,046
선수금 (주14)	247,532	302,589
예수금 (주3,25)	471,283	445,470
미지급비용 (주3,14,25)	6,690,737	6,931,991
당기법인세부채	221,148	0
유동성장기부채 (주3,9,10,25)	242,227	228,491
충당부채 (주12)	5,574,603	4,540,702
기타 유동부채 (주14)	447,847	500,815
비유동부채	30,327,907	30,294,414
사채 (주3,10,25)	19,943	19,064
장기차입금 (주3,9,25)	22,901,308	22,902,035
장기미지급금 (주3,25)	4,671,833	4,942,826

장기충당부채 (주12)	2,719,829	2,413,133
기타 비유동 부채	14,994	17,356
부채총계	79,943,835	72,069,515
자본		
자본금 (주15)	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주16)	227,247,811	219,963,351
기타자본항목 (주17)	(409,765)	(476,984)
자본총계	232,139,453	224,787,774
자본과부채총계	312,083,288	296,857,289

## 4-2. 손익계산서

#### 손익계산서

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 55 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

	제 56 기 1분기		제 55 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액 (주26)	51,239,617	51,239,617	42,168,679	42,168,679
매출원가 (주18)	38,772,850	38,772,850	37,113,489	37,113,489
매출총이익	12,466,767	12,466,767	5,055,190	5,055,190
판매비와관리비 (주18,19)	10,459,387	10,459,387	8,963,951	8,963,951
영업이익 (주26)	2,007,380	2,007,380	(3,908,761)	(3,908,761)
기타이익 (주20)	8,249,118	8,249,118	8,569,984	8,569,984
기타비용 (주20)	271,087	271,087	92,240	92,240
금융수익 (주21)	1,440,265	1,440,265	2,153,358	2,153,358
금융비용 (주21)	1,440,379	1,440,379	2,320,148	2,320,148
법인세비용차감전순이익(손실)	9,985,297	9,985,297	4,402,193	4,402,193
법인세비용(수익) (주22)	247,860	247,860	244,098	244,098
계속영업이익(손실)	9,737,437	9,737,437	4,158,095	4,158,095
분기순이익(손실)	9,737,437	9,737,437	4,158,095	4,158,095
주당이익 (주23)				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,434	1,434	612	612
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,434	1,434	612	612

## 4-3. 포괄손익계산서 포괄손익계산서

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 55 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

	제 56 기 1분기		제 55 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
분기순이익(손실)	9,737,437	9,737,437	4,158,095	4,158,095
기타포괄손익	67,219	67,219	(152,805)	(152,805)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손 익	67,219	67,219	(152,805)	(152,805)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	143,659	143,659	87,319	87,319
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	(76,440)	(76,440)	(240,124)	(240,124)
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0
분기총포괄손익	9,804,656	9,804,656	4,005,290	4,005,290

## 4-4. 자본변동표 자본변동표

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 55 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

	자본				
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	204,388,016	(273,232)	209,416,191
분기순이익(손실)	0	0	4,158,095	0	4,158,095
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주	0	0	0	87,319	87,319
17)	0	0	0	67,319	67,319
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(240,124)	(240,124)
배당	0	0	(2,452,977)	0	(2,452,977)
2023.03.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	206,093,134	(426,037)	210,968,504
2024.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	219,963,351	(476,984)	224,787,774
분기순이익(손실)	0	0	9,737,437	0	9,737,437
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주	0	0	0	142.650	142.650
17)	0	0	0	143,659	143,659
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(76,440)	(76,440)
배당	0	0	(2,452,977)	0	(2,452,977)
2024.03.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	227,247,811	(409,765)	232,139,453

## 4-5. 현금흐름표 현금흐름표

제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 55 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

	제 56 기 1분기	제 55 기 1분기
영업활동현금흐름	14,628,720	5,883,551
영업에서 창출된 현금흐름	6,831,193	(1,595,264)
분기순이익(손실)	9,737,437	4,158,095
조정 (주24)	(1,466,860)	1,420,168
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주24)	(1,439,384)	(7,173,527)
이자의 수취	44,596	45,168
이자의 지급	(162,952)	(90,232)
배당금 수입	8,032,303	8,119,231
법인세 납부액	(116,420)	(595,352)
투자활동현금흐름	(11,221,180)	(12,073,453)
단기금융상품의 순감소(증가)	(176)	(997)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	22
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1	0
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	70,048	107,710
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(3,592)	(65,354)
유형자산의 처분	20,506	52,599
유형자산의 취득	(10,147,089)	(11,093,859)
무형자산의 처분	0	6,496
무형자산의 취득	(1,113,016)	(1,031,652)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(47,862)	(48,418)
재무활동현금흐름	2,813,153	10,680,805
단기차입금의 순증가(감소)	2,866,252	720,314
사채 및 장기차입금의 차입	0	10,000,000
사채 및 장기차입금의 상환	(52,838)	(39,266)
배당금의 지급	(261)	(243)
외화환산으로 인한 현금의 변동	165	1,909
현금및현금성자산의순증감	6,220,858	4,492,812
기초현금및현금성자산	6,061,451	3,921,593
기말현금및현금성자산	12,282,309	8,414,405

## 5. 재무제표 주석

#### 1. 일반적 사항

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 DX 부문, DS 부문으로 구성되어있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 네트워크시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

#### 2. 중요한 회계처리방침

#### 2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간종료일인 2024년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 회사가 채택한 제 • 개정 기준서

회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를 산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정

동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한, 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유 동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약 정을 추가하였습니다.해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다

나. 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정

외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고를 명확히 하기 위해 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다.

#### 2.2. 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 가중평균연간 법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

#### 2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회 계추정 및 가정과 동일합니다.

#### 3. 범주별 금융상품

급용자산의 범주변 공시

금융자산, 1	범주																									
상각후뭔가	축정 금융지	산					기타포괄손	먹-공정가치	측정 금융자	산				당기손익-	공정가치측정	금융자산				Я						
긍용자산, 8	문류						금융자산.	Z#						금융자산.	문류					금융자산, 8	문류					
현금및현 긍성자산		매출재권	기타포괄 손익-공 정가치로	-공정가	기타	공용자산. 문류 함 계	현금및현 금성자산		매출채건	기타포괄 손익-공 정가치로	-공정가	기타	금융자산. 문류 함 제	현금및현 금성자산		매출채권	기타포괄 손익-공 정가치로	-공정가	문류 점	현금 및 현 금성자산		매출채건	기타포괄 손약-공 정가치로	-공정가	기타	긍용자산, 문류 항 계
			측정하는	찬						측정하는	찬						축정하는	산					측정하는	산		

				긍용자산							금융자산						금융자산							금융자산			
금융자산	12,282,3	50.247	32,832,6		0	5,401,13	50,566,3			0	2,049,69		2,049,69		0	0		0	422.676	422.676	12,282,3	50.247	32,832,6	2,049,69	0	5,823,81	53,038,7
88%0	09	30,247	63	Ů	,	7	56	,	0	,	2	,	2	0	Ů	Ü	,		422,070	422,010	09	30,247	63	2	Ů	3	24

전기당 (단위: 박전환)

	금융자산, 병	성주																										
	상각후뭔가	측정 금융자	산					기타포괄손	익-공정가치	측정 금융자	산				당기손익-	공정가치측정	금융자산					Я						
	금융자산, 등	E#						금융자산.	E#						금융자산.	Z#						금융자산.	E#					
	현금 및 현 금성자산		매출채권	손익-굉 정가치로 측정하는	당기손익 -공정가 치금용자 산		긍흥자산, 문류 항 계	현금맞은 다기금융 기타포를 당기순의 순약~3 경기보				ЛEI	긍흥자산, 문류 항 계	현금및현 금성자산		매출채컨	손익-공 정가치로	당기손역 -광정가 치금용자 산	7161	급용자산, 문류 항	현금및현 금성자산		매출채권	손익-공 정가치로	당기손약 -광정가 치금용자 산	ЛEI	긍용자산. 문류 항 계	
금융자산	6,061,45	50,071	27,363,0 16	0	0	4,972,28	38,446,8	0	0	0	1,854,50	0	0	1,854,50	0	0	0	0	1	393,235	393,236	6,061,45	50,071	27,363,0 16	1,854,50	1	5,365,51	40,694,5 61

금융부채의 범주별 공시

당분기명 (단위: 백단문)

	금융부채. 병	<b>5</b> 4																									
	상각후뭔가	측정 금융부계	ч							기타금융부	채								Я								
	금융부채. 등	E#							금융부채.	금융부채, 등	E#							금융부채.	금융부채, 등	E#							금융부채.
	매입채무	단기차임		유동성장 기부채	사채	장기차임		7IEI	문류 함	매임채무	단기차임		유동성장 기부채	사채	장기차임		기타	문류 함	매임채무	단기차임		유동성장 기부채	사채		장기미지 금급	기타	문류 함
금융부채	12,457,7	0	14,467,2	6,646	19,943		4,220,79	4,399,55	57,561,9	0	8,555,36	0	235,581	0	911,308	0	0	9,702,25	12,457,7	8,555,36	14,467,2	242,227	19,943	22,901,3	4,220,79	4,399,55	67,264,2
	26		96			00	5	1	57		7							6	26	7	96			08	5	1	13

인터 · 백단분) (단위 · 백단분)

	금융부채, 병	ğ.																									
	상각후뭔가	측정 금융부:	ч							기타금융부	채								Я								
	금융부채. 등	E#							금융부채.	금융부채.	E#							금융부채.	금융부채, 등	E#							금융부채.
	태임채무		단기미지		사채	장기차임		ЛE	문류 함	매임채무	단기차임	단기미지	유동성장 기부채	사채	장기차임	장기미지	기타	문류 함	매임채무	단기차임		유동성장기부채	사채	장기차임		기타	문류 항
긍용부채	7,943,83	0	15,015,5 78	6,354	19,064	21,990,0	4,486,39	3,652,96	53,114,1	0	5,625,16	0	222,137	0	912,035	0	0	6,759,33	7,943,83	5,625,16	15,015,5 78	228,491	19,064	22,902,0 35	4,486,39	3,652,96	59,873,5 24

#### 기타금융부채에 대한 설명

기타금융부채는 담보부차입금과 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

## 4. 공정가치금융자산

기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역

당분기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	2,049,692

전기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,854,503

## 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품
비유동 당기손익인식금융자산	0

전기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품
비유동 당기손익인식금융자산	1

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시

(단위 : 박진점) (단위 : 박진점)

	금융자	산. 문류																																						
	공정가	치로 측정	하는 공원	용자산																																				
	상장주	식																																						
	삼성종	공업㈜	㈜호텔	신라	(M) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		(제) 제 (이 III (III (IIII (III (III (III (III (III (III) (III (III (III) (III (III) (III (III) (III (III) (III (III) (III (III (III) (III (III) (III (III) (III (III) (III) (III (III) (III) (III (III) (IIII) (III) (IIII) (III) (II			리조트				홍딩스	(위원익) 에스			베미컴	솔브레		(위에스: 택		와이씨(	RP)	( <del>1</del> 93) (10) (16)	씨댁	R 텔 오	티베큠	중 등 교육 조마		网侧亚	메스티	종디엔	에프	Marvel Techni	ology.	Soundi Al, Inc		함계	
	측정 전	N N																																						
		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부
	취득	급역	취득	급액	취득	급액	취득	급역	취득	급역	취득	급역	취득	급액	취득	급액	취득	급액	취득	급액	취득	급역	취득	급액	취득	급력	취득	급액	취득	급력	취득	급역	취득	급액	취득	급역	취득	급액	취득	급역
	뭔가	(시장	뭔가	(시장	뭔가	(시장	뭔가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	뭔가	(시장	뭔가	(시장	뭔가	(시장	뭔가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	뭔가	(시장	원가	(시장
		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)
00 000	932,1	1,147	13,95			5,502	3,344	1,349	1,869	1,166	l '	16,71	15,41	7,248		76,81	48,27	119,0	40,38	136,6	65,93	78,34	47,33	70,47	20,72	46,35	18,99	29,28	12,73	10,70	43,00	34,49	20,96	19,07	11,70	16,53	13,71	13,50	1,353	1,950
자산	58	,274	7	83							8	6	0		4	4	7	76	2	68	3	1	6	6	0	7	0	3	9	5	9	5	4	6	5	3	9	9	,398	,871
보유		134,0		2,004		647,3		240,0		400,0		1,592		1,759		1,850		2,467		437,3		1,716		9,601		1,022		1,267		2,140		1,522		810,0		173,1		1,702		
주식 수		27,28		.717		20		00		00		,000		.171		,936		.894		39		,116		,617		,216		,668		,939		,975		30		87		,957		
지분		0.152		0.051		0.019		0.005		0.008		0.159		0.023		0.038		0.048		0.056		0.080		0.117		0.049		0.071		0.049		0.070		0.070		0.000		0.006		

	Τ																			총발
																				행보
지문																				동주
28 01																				식수
대한																				기준
설명																				지문
																				윤입
																				UE.

전기당 선기당

연기																																							(EH-	
	금융자	산. 문류																																						
	공정가	치로 측정	하는 공원	자산																																				
	상장주	4																																						
	삼성종	공업위	위호텔(	신라	890F0II	마켓코	(주)케이II (이라이:		(취용평	리조트	RP(에 이 무선		㈜원익	활당스	(위원익) 에스		종진	베미컴	송브레	민류	(위에스() 택		와이씨(	ē)	( <del>२</del> 9.34 01.	씨댁	위별오E	ंधिक	위뉴파 <sup>4</sup> 즈마		주에프(	메스티	종디엔	Μ≖	Marvell Techno	logy.	Soundi Al, Inc.		함계	
	측정 전	체																																						
		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부
	州写	급역	취득	급액	취득	급액	취득	급역	취득	급역	취득	급역	취득	급액	취득	급액	취득	급액	취득	급액	취득	10 10	취득	급액	취득	급역	취득	마하	취득	급역	취득	급역	취득	급액	취득	급액	취득	급액	취득	급하
	원가	(시장	뭔가	(시장	원가	(시장	뭔가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	뭔가	(시장	뭔가	(시장	원가	(시장	뭔가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	뭔가	(시장
		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)
118			131,1		5,560		1,421		1,220		17,24		5,928		62,83		95,50		132,9		77,74		47,86		27,39		25,54		11,24		37,54		19,40		13,46		4,655		1,757	
자산	+		08								1				9		8		52		0		4		5		4		0		1		0		8				,336	
보유																																								
주식																																								
*	-																																							
지문																																								
22																																								
지문																																								
윤 에																																								
대한																																								
설명																																								

## 5. 재고자산

재고자산 세부내역

당분기말 (단위: 백만원)

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
제품 및 상품	7,523,393	(781,497)	6,741,896
반제품 및 재공품	21,147,969	(2,121,725)	19,026,244
원재료 및 저장품	5,608,077	(1,110,863)	4,497,214
미착품	583,954	0	583,954
재고자산 계	34,863,393	(4,014,085)	30,849,308

전기말 (단위: 백만원)

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
제품 및 상품	7,914,117	(1,203,662)	6,710,455
반제품 및 재공품	21,866,523	(3,863,881)	18,002,642
원재료 및 저장품	4,910,170	(861,821)	4,048,349

미착품	576,705	0	576,705
재고자산 계	35,267,515	(5,929,364)	29,338,151

#### 6. 관계기업 및 공동기업 투자

가. 당분기 및 전분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	57,392,438	57,397,249
취득	3,592	65,354
처분	(115,776)	(107,735)
분기말장부금액	57,280,254	57,354,868

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

#### (종속기업 현황은 주석 27 참조)

기업명	관계의 성격	지분율 (%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기㈜	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스 ㈜	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 •관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직 스㈜	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI㈜(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
㈜제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

- (\*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.
- (\*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

#### 다. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 주요 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

기 업 명	당분기말			전기말	
기 업 명	주식수	시장가치	장부금액	시장가치	장부금액
삼성전기㈜	17,693,084	2,630,962	445,244	2,710,580	445,244
삼성에스디에스 ㈜	17,472,110	2,856,690	560,827	2,970,259	560,827
삼성바이오로직 스㈜	22,217,309	18,462,584	1,595,892	16,885,155	1,595,892
삼성SDI㈜	13,462,673	6,340,919	1,242,605	6,354,382	1,242,605
㈜제일기획	29,038,075	545,335	491,599	552,595	491,599

## 7. 유형자산

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초 유형자산	140,579,161
일반취득 및 자본적지출	8,292,612
감가상각비, 유형자산	(6,907,882)
처분·폐기·손상	(32,588)
기타	(1,522)
분기말 유형자산	141,929,781

전분기 (단위:백만원)

	공시금액
기초 유형자산	123,266,986
일반취득 및 자본적지출	9,399,398
감가상각비, 유형자산	(6,278,126)
처분·폐기·손상	(31,758)
기타	(923)
분기말 유형자산	126,355,577

감가상각비의 기능별 배분

당분기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	6,349,137	558,745	6,907,882

전분기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	5,803,397	474,729	6,278,126

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산	1,843,156

전기말 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산	1,840,913

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산의 추가	74,283
감가상각비, 사용권자산	71,861

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산의 추가	204,006
감가상각비, 사용권자산	50,880

## 8. 무형자산

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초 무형자산	10,440,211
개별취득	816,682
상각	(586,939)
처분·폐기·손상	(8,745)
기타	10,178
분기말 무형자산	10,671,387

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초 무형자산	8,561,424
개별취득	3,410,160
상각	(657,121)
처분・폐기・손상	(15,006)
기타	19,122
분기말 무형자산	11,318,579

무형자산상각비의 기능별 배분

당분기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	440,433	146,506	586,939

전분기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	506,898	150,223	657,121

차임금에 대한 세부 정보

(다위:백만원)

	차임금명칭	급명정																		
	단기차임금				유동성장기차임	ē			장기 차임금											
	당보부차임금-유	우리은행 등			리스부채				리스부채				무당보차임금-4	상성디스플레이㈜			장기차임금 참계			
	병위			범위 함계	병위			범위 함계	FF FF			병위 함계	병위			범위 함계	병위			병위 함계
	하위범위	가충범위	상위범위	5 5 7	하위범위	가중병위	상위범위	8T 87	하위범위	가중범위	상위범위	еп ел	하위범위	가중병위	상위범위	911 BVI	하위범위	가중범위	상위범위	6T 6A
만기열																2025.08.16				
연이자율	0.000		0.132			0.028				0.028				0.046						
단기차임금 및																				
유동성장기차				8,555,367				235,581												
임금																				
장기차임금												911,308				21,990,000				22,901,308
				당보부차임금																
차임금에 대한				과 관련하여																
기술				매출채권을 당																
				보로 제공하였																
				습니다.																

[단위 : 백단원)

	차임금명칭	Q급명정																		
	단기차임금				유통성장기차임	ā			장기 처임금											
	당보부차임금-위	우리은행 등			리스부채				리스부채				무당보차임급-4	상성디스플레이㈜			장기차임금 참계			
	범위			범위 함계	병위			병위 함계	범위			범위 함계	병위			병위 함계	범위			병위 함계
	하위법위	가중법위	상위범위	KS FS	하위범위	가중범위	상위범위	8H 8A	하위법위	가중법위	상위범위	KS FS	하위범위	가중범위	상위범위	8H 8A	하위범위	가중범위	상위범위	87 87
만기원																				
연이자율																				
단기차임금 및																				
유동성장기차				5,625,163				222,137												
임급																				
장기차임금												912,035				21,990,000				22,902,035
				당보부차임금																
차임금에 대한				과 관련하여																
				매출채권을 당																
기술				보로 제공하였																
				습니다.																

리스부채 이자비용에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
	리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차
리스부채 이자비용에 대한 설명	입이자율이며, 당분기 중 발생한 이자비용은
	7,953백만원(전분기: 5,227백만원)입니다.
리스부채에 대한 이자비용	7,953

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
	리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차
리스부채 이자비용에 대한 설명	입이자율이며, 당분기 중 발생한 이자비용은
	7,953백만원(전분기: 5,227백만원)입니다.

리스부채에 대한 이자비용 5,227

## 10. 사채

사채에 대한 세부 정보 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	
만기상환일	2027-10-01	
연이자율	0.077	
명목금액	26,936	26,936
명목금액, 외화금액	US\$ 20,000천	
사채할인발행차금		(347)
계		26,589
차감: 유동성사채		(6,646)
비유동성사채		19,943
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이 자는 6개월마다 후급됩니다.	

전기말 (단위: 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	
만기상환일	2027-10-01	
연이자율	0.077	
명목금액	25,788	25,788
명목금액, 외화금액	US\$ 20,000천	
사채할인발행차금		(370)
Л		25,418
차감: 유동성사채		(6,354)
비유동성사채		19,064
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이 자는 6개월마다 후급됩니다.	

## 11. 순확정급여부채(자산)

확정급여제도에 대한 공시

당분기말 (단위: 백만원)

전부 또는 부분적으로	전부 기금이 적립되지	확정급여제도의 기금적
기금이 적립되는 확정급	않는 확정급여제도	립약정 합계

	여제도		
확정급여채무, 현재가치	12,165,657	23,062	12,188,719
사외적립자산의 공정가 치			(15,637,707)
순확정급여부채(자산) 계			(3,448,988)

전기말 (단위: 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급 여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적 립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	11,959,655	22,672	11,982,327
사외적립자산의 공정가 치			(15,728,024)
순확정급여부채(자산) 계			(3,745,697)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여 제도			263,395
순이자비용(수익), 확정 급여제도			(53,911)
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	82,912	126,572	209,484

전분기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여 제도			240,592
순이자비용(수익), 확정 급여제도			(68,812)
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	69,079	102,701	171,780

## 12. 충당부채

기타충당부채에 대한 공시

판애	H보증 기	기술사용료	장기성과급	기타	기타충당부채 합계
"	"=0  -	12.102	0-10-10	- 1 1	- 1-100 1741 15-11

기초	673,951	1,815,938	713,719	3,750,227	6,953,835
순전입(환입)	248,486	406,635	50,711	1,402,929	2,108,761
사용	(171,412)	(317,888)	0	(313,582)	(802,882)
기타	0	5,671	0	29,047	34,718
기말	751,025	1,910,356	764,430	4,868,621	8,294,432
				회사는 생산 및 판매	
				중단한 제품에 대하여	
	하시트 축구하 페프에		회사는 임원을 대상으	향후 부담할 것으로	
	대한 품질보증, 교환,	회사는 협상 진행 중	로 부여연도를 포함한	예상되는 비용 등을	
		인 기술사용계약과 관	향후 3년간의 경영실	추정하여 충당부채로	
	하자보수 및 그에 따	련하여 향후 지급이	적에 따라 성과급을	계상하고 있습니다.	
초다니케이 선거에 때	른 사후서비스 등으로	예상되는 기술사용료	지급하는 장기성과 인	회사는 온실가스 배출	
충당부채의 성격에 대		를 추정하여 충당부채	센티브를 부여하였는	과 관련하여 해당 이	
한 기술	것으로 예상되는 비용	로 계상하고 있습니다	바, 향후 지급이 예상	행연도분 배출권의 장	
	을 보증기간 및 과거	. 지급시기 및 금액은	되는 금액의 경과 기	부금액과 이를 초과하	
	경험률 등을 기초로	협상결과에 따라 변동	간 해당분을 충당부채	는 배출량에 대해 향	
	추정하여 충당부채로	될 수 있습니다.	로 계상하고 있습니다	후 부담할 것으로 예	
설정하고 있습니다 				상되는 비용을 추정하	
				여 충당부채로 계상하	
				고 있습니다.	

#### 무상할당배출권과 배출량 추정치에 대한 공시

	공시금액
무상할당 배출권	1,176만톤(tCO2-eq)
배출량 추정치	1,329만톤(tCO2-eq)

## 배출권 변동내역에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	3,137
증가	0
사용	0
기말	3,137

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	19,567
증가	0
사용	0
기말	19,567

## 배출부채 변동내역에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	0
순전입	0
사용	0
기말	0

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	32,825
순전입	0
사용	0
기말	32,825

## 13. 우발부채와 약정사항

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	채무지급보증 - SETK		채무지급보증 - SEDA	채무지급보증 - 기타	채무지급보증 - 계	계약이행지급보증	제공받는 담보 및 지 급보증	분할 전 채무에 대한 연대채무	발생하지 않은 유 · 무형자산의 취득을 위한 약정
해외종속기업, 차입기업	SETK	SSA	SEDA	기타					
보증처	BNP 외	SCB 외	BRADESCO 외	기타					
보증종료일	2024-12-16	2024-12-16	2024-12-16						
관련 차입금	518,378	48,498	279	0	567,155				
관련 차입금, 외화					US\$ 421,112천				
총 약정금액	1,235,016	428,282	443,097	8,817,861	10,924,256	494,119			11,990,151
총 약정금액, 외화					US\$ 8,111,268천				
약정에 대한 설명					당분기말 현재 회사 가 해외종속기업의 자금조달 등을 위하 여 제공하고 있는 채 무보증 내역은 다음 과 같습니다.	당분기말 현재 회사 가 해외종속기업의 계약이행을 위하여 제공하고 있는 지급 보증 한도액은 494,119백만원입니 다.		회사와 삼성디스플 레이㈜ 등은 분할된 삼성디스플레이㈜ 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변 제할 책임이 있습니 다.	당분기말 현재 발생 하지 않은 유·무형 자산의 취득을 위한 악정액은 11,990,151백만원 입니다.

#### 우발부채에 대한 공시

버저人소이바티테
1면 선 소송우막무재
u ¬   u ¬

	당분기말 현재 회사는 다수의 회사 등과 정상적인
	영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의
	조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채	유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은
	이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요
	한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다

## 14. 계약부채

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	공시금액
계약부채	1,530,629

전기말 (단위: 백만원)

	공시금액
계약부채	1,491,085

#### 계약부채에 대한 설명

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

#### 15. 자본금

주식의 분류에 대한 공시

(단위:백만원)

	보통주	우선주	주식 합계
회사의 정관에 의한 발 행할 주식의 총수(주)			25,000,000,000
주당 액면가액(원)			100
발행주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
발행주식 액면 총액(백 만원)	596,978	82,289	679,267
납입자본금(백만원)			897,514

보고기간종료일 현재 회 사의 정관에 의한 발행 할 주식의 총수는 250억 주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우 선주가 있습니다. 이 우 선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보 통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가 로 받을 수 있습니다. 보 고기간종료일 현재 회사 가 발행한 보통주 및 우 선주의 수(소각 주식수 자본에 대한 설명 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 또한, 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하 며, 당분기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면 총액은 679.267백만원 (보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원 )으로 이익소각으로 인 하여 납입자본금 897,514백만원과 상이 합니다.

## 16. 별도이익잉여금

이익잉여금에 대한 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	공시금액
법정적립금	450,789
임의적립금 등	226,797,022
Л	227,247,811

전기말 (단위: 백만원)

	공시금액
법정적립금	450,789

임의적립금 등	219,512,562
Л	219,963,351

## 배당금에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	범위					
	1분기					
	주식				·주식 합계	
	보통주		우선주		]구역 합계 	
배당기준일					2024-03-31	
배당받을 주식(주)		5,969,782,550		822,886,700		
보통주 주당 배당률 (액 면가 기준)		3.61				
우선주 주당 배당률 (액 면가 기준)				3.61		
배당금액		2,155,092		297,062		2,452,154

전분기 (단위: 백만원)

	범위				
	1분기				
	주식				·주식 합계
	보통주		우선주		구역 합계
배당기준일					2023-03-31
배당받을 주식(주)		5,969,782,550		822,886,700	
보통주 주당 배당률 (액 면가 기준)		3.61			
우선주 주당 배당률 (액 면가 기준)				3.61	
배당금액		2,155,092		297,062	2,452,154

## 17. 기타자본항목

#### 기타자본구성요소

당분기말 (단위: 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		(409,765)
	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	389,814
기타자본구성요소	순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(2,559,987)
	기타	1,760,408

전기말 (단위: 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		(476,984)
	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	246,155
기타자본구성요소	순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(2,483,547)
	기타	1,760,408

## 18. 비용의 성격별 분류

비용의 성격별 분류 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
제품 및 재공품 등의 변동	(1,055,043)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	24,505,265
급여	3,871,247
퇴직급여	210,609
감가상각비	6,907,882
무형자산상각비	586,939
복리후생비	879,011
유틸리티비	1,391,476
외주용역비	951,212
광고선전비	370,551
판매촉진비	310,302
기타 비용	10,302,786
성격별 비용 합계	49,232,237

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
제품 및 재공품 등의 변동	(2,536,693)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	25,714,241
급여	4,082,252
퇴직급여	173,669
감가상각비	6,278,126
무형자산상각비	657,121
복리후생비	764,552
유틸리티비	1,228,172
외주용역비	931,459
광고선전비	273,022

판매촉진비	292,124
기타 비용	8,219,395
성격별 비용 합계	46,077,440

#### 성격별 비용 합계에 대한 설명

손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

## 19. 판매비와관리비

판매비와관리비에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
급여	755,594
퇴직급여	36,937
지급수수료	720,785
감가상각비	118,581
무형자산상각비	98,233
광고선전비	370,551
판매촉진비	310,302
운반비	227,061
서비스비	587,770
기타판매비와관리비	509,078
소계	3,734,892
경상연구개발비-연구개발 총지출액	6,724,495
Л	10,459,387

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
급여	736,282
퇴직급여	30,975
지급수수료	901,887
감가상각비	112,775
무형자산상각비	95,712
광고선전비	273,022
판매촉진비	292,124
운반비	135,831
서비스비	273,760
기타판매비와관리비	496,322
소계	3,348,690
경상연구개발비-연구개발 총지출액	5,615,261

계	8,963,951
- II	0,000,001

## 20. 기타수익 및 기타비용

## 기타수익 및 기타비용

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
배당금수익	8,149,657
임대료수익	46,522
유형자산처분이익	9,628
기타	43,311
기타수익 계	8,249,118
유형자산처분손실	21,264
기부금	64,584
기타	185,239
기타비용 계	271,087

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
배당금수익	8,439,845
임대료수익	45,897
유형자산처분이익	31,902
기타	52,340
기타수익 계	8,569,984
유형자산처분손실	3,166
기부금	57,347
기타	31,727
기타비용 계	92,240

## 21. 금융수익 및 금융비용

## 금융수익 및 금융비용

당분기 (단위: 백만원)

		공시금액
이자수익(금융수익)		60,491
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자 산의 이자수익	60,491
외환차이		1,350,333
파생상품관련이익		29,441
금융수익 합계		1,440,265
이자비용		200,943
이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자	72,674

	비용	
	기타 금융부채 이자비용	128,269
외환차이		1,239,436
금융비용 합계		1,440,379

전분기 (단위: 백만원)

		공시금액
이자수익(금융수익)		61,775
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자 산의 이자수익	61,775
외환차이		1,855,830
파생상품관련이익		235,753
금융수익 합계		2,153,358
이자비용		161,503
이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자 비용	78,712
	기타 금융부채 이자비용	82,791
외환차이		2,158,645
금융비용 합계		2,320,148

#### 금융수익 및 금융비용에 대한 설명

회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

## 22. 법인세비용

#### 평균유효세율과 적용세율간의 조정

	내용
법인세에 대한 분기별 공시에 대한 설명	법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 최선의 가중평균연간법인세율로 인식하였습니다. 당분기말 현재 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 2.5%입니다.
2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간법인세율	0.025

#### 23. 주당이익

주당이익

당분기 (단위: 백만원)

	보통주	우선주
분기순이익(손실)	9,737,437	9,737,437
보통주에 귀속되는 분기순이익 (손실)	8,557,811	
가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783	
기본 보통주 주당이익(원)	1,434	
우선주에 귀속되는 분기순이익 (손실)		1,179,626
가중평균유통우선주식수(천주)		822,887
기본 우선주 주당이익(원)		1,434

전분기 (단위: 백만원)

	보통주	우선주
분기순이익(손실)	4,158,095	4,158,095
보통주에 귀속되는 분기순이익 (손실)	3,654,369	
가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783	
기본 보통주 주당이익(원)	612	
우선주에 귀속되는 분기순이익 (손실)		503,726
가중평균유통우선주식수(천주)		822,887
기본 우선주 주당이익(원)		612

### 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기 중 기본주당이익과 희석주 당이익은 동일합니다.

## 24. 현금흐름표

#### 현금흐름의 회계정책에 대한 기술

가. 회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당분기 및 전분기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

### 영업활동현금흐름

당분기 (단위: 백만원)

		공시금액
조정내역 계		(1,466,860)
	법인세비용	247,860
T TI I I O I DII	금융수익	(467,923)
조정내역 계	금융비용	878,506
	퇴직급여	210,609

	감가상각비	6,907,882
	무형자산상각비	586,939
	대손상각비(환입)	6,975
	배당금수익	(8,149,657)
	유형자산처분이익	(9,628)
	유형자산처분손실	21,264
	재고자산평가손실(환입) 등	(1,754,124)
	기타	54,437
영업활동으로 인한 자산부채의 변	변동	(1,439,384)
	매출채권의 감소(증가)	(5,181,386)
	미수금의 감소(증가)	223,291
	장단기선급비용의 감소(증가)	37,269
	재고자산의 감소(증가)	247,137
	매입채무의 증가(감소)	4,386,544
영업활동으로 인한 자산부채의	장단기미지급금의 증가(감소)	(1,227,176)
변동	선수금의 증가(감소)	(55,057)
	예수금의 증가(감소)	25,813
	미지급비용의 증가(감소)	(278,614)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,305,879
	퇴직금의 지급	(220,017)
	기타	(703,067)

전분기 (단위: 백만원)

		공시금액
조정내역 계		1,420,168
	법인세비용	244,098
	금융수익	(666,230)
	금융비용	1,131,568
	퇴직급여	173,669
	감가상각비	6,278,126
	무형자산상각비	657,121
조정내역 계 	대손상각비(환입)	10,512
	배당금수익	(8,439,845)
	유형자산처분이익	(31,902)
	유형자산처분손실	3,166
	재고자산평가손실(환입) 등	2,051,227
	기타	8,658
영업활동으로 인한 자산부채의 변	 년동	(7,173,527)
영업활동으로 인한 자산부채의	매출채권의 감소(증가)	(2,255,442)
변동	미수금의 감소(증가)	866,298

장단기선급비용의 감소(증가)	(286,879)
재고자산의 감소(증가)	(4,492,698)
매입채무의 증가(감소)	3,306,093
장단기미지급금의 증가(감소)	(2,759,686)
선수금의 증가(감소)	13,282
예수금의 증가(감소)	(138,933)
미지급비용의 증가(감소)	(2,751,744)
장단기충당부채의 증가(감소)	1,249,224
퇴직금의 지급	(99,540)
기타	176,498

## 리스부채 관련 현금유출

당분기 (단위: 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	52,838
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는 현금유출	7,953

전분기 (단위: 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	39,266
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는 현금유출	5,227

# 25. 재무위험관리

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	위험						
	시장위험		신용위험 유동성	유동성위험	자본위험	위험 합계	
	환위험	이자율위험	지분가격위험	2011	#6611 <b>6</b>	ЛЕЯВ	
	회사는 글로벌 영업	이자율변동위험은 시	보고기간종료일 현재				
	활동을 수행함에 따	장금리 변동으로 인	지분상품(상장주식	회사의 금융자산 장			
	라 기능통화와 다른	해 투자 및 재무활동	)의 주가가 1% 변동	부금액은 손상차손			
위험에 대한 노출정	통화로도 거래를 하	으로부터 발생하는	할 경우 기타포괄손	차감 후 금액으로 회			
도에 대한 기술	고 있어 환율변동위	이자수익, 비용의 현	익 (법인세효과 반영	사의 신용위험 최대			
고에 대한 기술	험에 노출되어 있습	금흐름이 변동될 위	전)에 미치는 영향은	노출액은 금융자산			
	니다. 환율변동위험	험으로서, 주로 예금	19,509백만원(전분기	장부금액과 동일합니			
	에 노출되는 주요 통	및 변동금리부 차입	: 13,678백만원)입니	다.			
	화로는 USD, EUR 등	금에서 비롯됩니다.	다.				

이 있습니다.			

				<u> </u>	1	1	1
				신용위험은 통상적인	유동성위험이란 회사		
				거래 및 투자 활동에	가 금융부채와 관련		회사는 영업활동에서
				서 발생하며 고객 또	된 모든 의무를 이행		파생되는 시장위험,
				는 거래상대방이 계	하는 데 어려움을 겪		신용위험, 유동성위
				약조건상 의무사항을	게 될 위험을 의미합		험 등을 최소화하는
				지키지 못하였을 때	니다. 회사의 주요 유		데 중점을 두고 재무
				발생합니다. 이러한	동성 공급원은 영업		위험을 관리하고 있
				신용위험을 관리하기	에서 창출한 현금 및		으며, 이를 위해 각각
	회사는 통화별 자산			위하여 고객과 거래	자본시장 및 금융기		.,
	과 부채규모를 일치			상대방의 재무상태와	관에서 조달한 자금		의 위험요인에 대해
	하는 수준으로 유지			과거 경험 및 기타 요	이며, 주요 유동성 수		면밀하게 모니터링
	하여 환율변동 영향			소를 고려하여 주기	요는 생산, 연구개발		및 대응하고 있습니
	을 최소화하는데 주			적으로 재무신용도를	을 위한 투자를 비롯		다.
	력하고 있습니다. 이			평가하고 있으며, 고	해, 운전자본, 배당		
	를 위해 수출입 등의			객과 거래상대방 각	등에 있습니다. 대규		재무위험은 글로벌
	경상거래 및 예금, 차			각에 대한 신용한도	모 투자가 많은 회사		재무관리기준을 수립
	입 등의 금융거래 발			를 설정·관리하고	사업 특성상적정 유		하고 고객과 거래선
	생시 기능통화로 거			있습니다. 그리고 위	동성의 유지가 매우		에 대한 주기적인 재
	래하거나 입금 및 지			험국가에 소재한 거	중요합니다. 회사는	회사의 자본관리 목	무위험 측정, 환헷지
	출 통화를 일치시킴			래처의 매출채권은	주기적인 자금수지	적은 계속기업으로서	및 자금수지 점검 등
	으로써 환포지션 발	회사는 내부자금 공	회사는 전략적 목적	보험한도 내에서 적	예측, 필요 현금수준	주주 및 이해관계자	을 통해 관리하고 있
	생을 최대한 억제하	유를 통해 외부차입	등으로 기타포괄손익	절하게 위험이 관리	산정 및 수입, 지출	에게 이익을 지속적	습니다.
위험관리의 목적, 정	고 있으나, 일부 발생	금을 최소화하여 이	-공정가치금융자산으	되고 있습니다.	관리 등을 통하여 적	으로 제공할 수 있는	
책 및 절차에 대한 기	된 환포지션은 채권	자율 변동으로 인한	로 분류된 지분상품		정 유동성을 유지 •	능력을 보호하고 건	한편, 해외 주요 권역
술	매각, 선물환 등을 활	금융비용과 불확실성	에 투자하고 있습니	신용위험은 금융기관	관리하고 있습니다.	전한 자본구조를 유	별로 지역금융센터
	용하여 환변동영향을	을 최소화하고 있습	다. 이를 위하여 직 •	과의 거래에서도 발		지하는 것입니다. 회	(미국, 영국, 싱가포
	축소하고 있습니다.	니다.	간접적 투자수단을	생할 수 있으며 해당	회사는 권역별로	사는 신용등급, 부채	르, 중국, 브라질, 러
	이는 회사가 노출된		이용하고 있습니다.		Cash Pooling을 구축	비율 등의 지표를 이	시아)에서 환율변동
	환율변동위험을 감소			자산, 각종 예금 그리	하여 권역 내 개별 법	용하여 자본위험을	모니터링 및 환거래
	시키지만 완전히 제			고 파생금융상품 등	인의 자금이 부족한	관리하고 있습니다.	대행을 통해 환율변
	거하지는 않을 수 있			의 금융상품 거래를	경우에도 유동성 위		동위험을 관리하고
	습니다. 또한, 회사는			포함합니다. 이러한	험에 효율적으로 대		있으며, 권역내 자금
	효율적인 환율변동위			위험을 줄이기 위해,	응하고 있습니다.		을 통합운용하여 유
	험 관리를 위해 환위			회사는 국제 신용등	Cash Pooling은 자금		동성위험에 대응하고
	점 된다를 위해 된게 험을 주기적으로 모			급이 높은 은행(S&P	부족 회사와 자금 잉		있습니다.
	점을 구기적으로 로     니터링 및 평가하고						
				A 이상)에 대해서만	여 회사간 자금을 공		회사의 재무위험관리
	있으며 투기적 외환			거래를 하는 것을 원	유하는 시스템으로		의 주요 대상인 자산
	거래는 엄격히 금지			칙으로 하고 있으며,	개별회사의 유동성		은 현금및현금성자산
	하고 있습니다.			기존에 거래가 없는	위험을 최소화하고		, 단기금융상품, 상각
				금융기관과의 신규	자금운용부담을 경감		후원가금융자산, 매
				거래는 해당 기관에	시키며, 금융비용을		출채권 등으로 구성
				대한 건전성 평가 등	절감하는 등의 효과		되어 있으며, 부채는
				을 거쳐 시행하고 있	가 있습니다.		매입채무, 차입금 등
				습니다. 회사가 체결	m=1 m=2 == ::		으로구성되어 있습니
				하는 금융계약은 부	또한, 대규모 유동성		다.
				채비율 제한 조항, 담			
				보제공, 차입금 회수	비하여 본사의 지급		

			의 경우 별도의 승인	보증을 통해 해외 종 속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA-등투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.	
지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손 익에 미치는 영향		19,509			

전분기 (단위:백만원)

	위험						
	시장위험			·신용위험	유동성위험	자본위험	위험 합계
	환위험	이자율위험	지분가격위험	(USTIS	75018	사는케임	
	회사는 글로벌 영업	이자율변동위험은 시	보고기간종료일 현재				
	활동을 수행함에 따 라 기능통화와 다른	장금리 변동으로 인	지분상품(상장주식	회사의 금융자산 장			
	통화로도 거래를 하	해 투자 및 재무활동	)의 주가가 1% 변동	부금액은 손상차손			
위험에 대한 노출정	고 있어 환율변동위	으로부터 발생하는	할 경우 기타포괄손 의 (법인세효과 반영	차감 후 금액으로 회 사의 신용위험 최대			
도에 대한 기술	험에 노출되어 있습	이자수익, 비용의 현 금흐름이 변동될 위	적 (합인제요과 단당 전)에 미치는 영향은	사의 선용취임 최대 노출액은 금융자산			
	니다. 환율변동위험	험으로서, 주로 예금	19,509백만원(전분기	장부금액과 동일합니			
	에 노출되는 주요 통 화로는 USD, EUR 등	및 변동금리부 차입	: 13,678백만원)입니	다.			
	이 있습니다.	금에서 비롯됩니다.	다.				

				<u> </u>	1	1	1
				신용위험은 통상적인	유동성위험이란 회사		
				거래 및 투자 활동에	가 금융부채와 관련		회사는 영업활동에서
				서 발생하며 고객 또	된 모든 의무를 이행		파생되는 시장위험,
				는 거래상대방이 계	하는 데 어려움을 겪		신용위험, 유동성위
				약조건상 의무사항을	게 될 위험을 의미합		험 등을 최소화하는
				지키지 못하였을 때	니다. 회사의 주요 유		데 중점을 두고 재무
				발생합니다. 이러한	동성 공급원은 영업		위험을 관리하고 있
				신용위험을 관리하기	에서 창출한 현금 및		으며, 이를 위해 각각
	회사는 통화별 자산			위하여 고객과 거래	자본시장 및 금융기		.,
	과 부채규모를 일치			상대방의 재무상태와	관에서 조달한 자금		의 위험요인에 대해
	하는 수준으로 유지			과거 경험 및 기타 요	이며, 주요 유동성 수		면밀하게 모니터링
	하여 환율변동 영향			소를 고려하여 주기	요는 생산, 연구개발		및 대응하고 있습니
	을 최소화하는데 주			적으로 재무신용도를	을 위한 투자를 비롯		다.
	력하고 있습니다. 이			평가하고 있으며, 고	해, 운전자본, 배당		
	를 위해 수출입 등의			객과 거래상대방 각	등에 있습니다. 대규		재무위험은 글로벌
	경상거래 및 예금, 차			각에 대한 신용한도	모 투자가 많은 회사		재무관리기준을 수립
	입 등의 금융거래 발			를 설정·관리하고	사업 특성상적정 유		하고 고객과 거래선
	생시 기능통화로 거			있습니다. 그리고 위	동성의 유지가 매우		에 대한 주기적인 재
	래하거나 입금 및 지			험국가에 소재한 거	중요합니다. 회사는	회사의 자본관리 목	무위험 측정, 환헷지
	출 통화를 일치시킴			래처의 매출채권은	주기적인 자금수지	적은 계속기업으로서	및 자금수지 점검 등
	으로써 환포지션 발	회사는 내부자금 공	회사는 전략적 목적	보험한도 내에서 적	예측, 필요 현금수준	주주 및 이해관계자	을 통해 관리하고 있
	생을 최대한 억제하	유를 통해 외부차입	등으로 기타포괄손익	절하게 위험이 관리	산정 및 수입, 지출	에게 이익을 지속적	습니다.
위험관리의 목적, 정	고 있으나, 일부 발생	금을 최소화하여 이	-공정가치금융자산으	되고 있습니다.	관리 등을 통하여 적	으로 제공할 수 있는	
책 및 절차에 대한 기	된 환포지션은 채권	자율 변동으로 인한	로 분류된 지분상품		정 유동성을 유지 •	능력을 보호하고 건	한편, 해외 주요 권역
술	매각, 선물환 등을 활	금융비용과 불확실성	에 투자하고 있습니	신용위험은 금융기관	관리하고 있습니다.	전한 자본구조를 유	별로 지역금융센터
	용하여 환변동영향을	을 최소화하고 있습	다. 이를 위하여 직 •	과의 거래에서도 발		지하는 것입니다. 회	(미국, 영국, 싱가포
	축소하고 있습니다.	니다.	간접적 투자수단을	생할 수 있으며 해당	회사는 권역별로	사는 신용등급, 부채	르, 중국, 브라질, 러
	이는 회사가 노출된		이용하고 있습니다.		Cash Pooling을 구축	비율 등의 지표를 이	시아)에서 환율변동
	환율변동위험을 감소			자산, 각종 예금 그리	하여 권역 내 개별 법	용하여 자본위험을	모니터링 및 환거래
	시키지만 완전히 제			고 파생금융상품 등	인의 자금이 부족한	관리하고 있습니다.	대행을 통해 환율변
	거하지는 않을 수 있			의 금융상품 거래를	경우에도 유동성 위		동위험을 관리하고
	습니다. 또한, 회사는			포함합니다. 이러한	험에 효율적으로 대		있으며, 권역내 자금
	효율적인 환율변동위			위험을 줄이기 위해,	응하고 있습니다.		을 통합운용하여 유
	험 관리를 위해 환위			회사는 국제 신용등	Cash Pooling은 자금		동성위험에 대응하고
	점 된다를 위해 된게 험을 주기적으로 모			급이 높은 은행(S&P	부족 회사와 자금 잉		있습니다.
	점을 구기적으로 로     니터링 및 평가하고						
				A 이상)에 대해서만	여 회사간 자금을 공		회사의 재무위험관리
	있으며 투기적 외환			거래를 하는 것을 원	유하는 시스템으로		의 주요 대상인 자산
	거래는 엄격히 금지			칙으로 하고 있으며,	개별회사의 유동성		은 현금및현금성자산
	하고 있습니다.			기존에 거래가 없는	위험을 최소화하고		, 단기금융상품, 상각
				금융기관과의 신규	자금운용부담을 경감		후원가금융자산, 매
				거래는 해당 기관에	시키며, 금융비용을		출채권 등으로 구성
				대한 건전성 평가 등	절감하는 등의 효과		되어 있으며, 부채는
				을 거쳐 시행하고 있	가 있습니다.		매입채무, 차입금 등
				습니다. 회사가 체결	m=1 m=2 == ::		으로구성되어 있습니
				하는 금융계약은 부	또한, 대규모 유동성		다.
				채비율 제한 조항, 담			
				보제공, 차입금 회수	비하여 본사의 지급		

			는 계약을 위주로 체 결하고 있으며, 기타 의 경우 별도의 승인	보증을 통해 해외 종 속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확 보하고 있으며, 보고 기간종료일 현재 국 제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여 받고 있어, 필요시 자 본시장을 통해 적기 에 자금조달이 가능 합니다.	
지분상품(상장주식 )의 주가가 1% 변동 할 경우 기타포괄손 익에 미치는 영향		13,678			

부채비율에 대한 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	총장부금액
부채	79,943,835
자본	232,139,453
부채비율	0.344

전기말 (단위: 백만원)

	총장부금액
부채	72,069,515
자본	224,787,774
부채비율	0.321

금융자산의 공시

당분기말 (단위:백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가	당기손익-공정가치금		금융자산, 분류 합계
	COXCOOKC			치금융자산	융자산	Nu	8000, 27 67
장부금액	12,282,309	50,247	32,832,663	2,049,692	0	5,823,813	53,038,724
공정가치				2,049,692	0	422,676	
장부금액이 공정가치							
의 합리적인 근사치						5,401,137	
로서 공정가치 공시						3,401,107	
제외된 금융자산							

		T-H-70101 7777			장부금액이 공정가치	
	장부금액이 공정가치	장우금액이 공장가지	장부금액이 공정가치		의 합리적인 근사치	
공정가치 공시 제외	의 합리적인 근사치	의 합리적인 근사치	의 합리적인 근사치		로 금융자산	
사유에 대한 기술	이므로 공정가치 공	이므로 공정가치 공	이므로 공정가치 공		5.401.137백만원은	
사유에 대한 기술	시대상에서 제외하였	시대상에서 제외하였	시대상에서 제외하였		, ,,,	
	습니다.	습니다.	습니다.		공정가치 공시에서	
					제외하였습니다.	

전기말 (단위: 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	매출채권		당기손익-공정가치금 융자산	기타	금융자산, 분류 합계
장부금액	6,061,451	50,071	27,363,016	1,854,503	1	5,365,519	40,694,561
공정가치				1,854,503	1	393,235	
장부금액이 공정가치							
의 합리적인 근사치							
로서 공정가치 공시							
제외된 금융자산							
	장부금액이 공정가치	장부금액이 공정가치	장부금액이 공정가치				
고정기원 고시 페이	의 합리적인 근사치	의 합리적인 근사치	의 합리적인 근사치				
공정가치 공시 제외	이므로 공정가치 공	이므로 공정가치 공	이므로 공정가치 공				
사유에 대한 기술	시대상에서 제외하였	시대상에서 제외하였	시대상에서 제외하였				
	습니다.	습니다.	습니다.				

금융부채의 공시

당분기말 (단위: 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급공	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합 계
장부금액	12,457,726	8,555,367	14,467,296	242,227	235,581	6,646	19,943	22,901,308	4,220,795	4,399,551	67,264,213
공정가치				7,121		7,121	22,864				
								장부금액이 공정가			
								치의 합리적인 근사			
					리스부채는 기업회			치이므로 공정가치			
	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가		계기준서 제1107호			공시대상에서 제외	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	
공정가치 공시 제외	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사		'금융상품: 공시'에			하였습니다.	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	
사유에 대한 기술	차이므로 공정가치	차이므로 공정가치	치이므로 공정가치		따라 공정가치 공시			리스부채는 기업회	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	
	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외		대상에서 제외하였			계기준서 제1107호	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	
	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.		습니다.			'금융상품: 공시'에	하였습니다.	하였습니다.	
								따라 공정가치 공시			
								대상에서 제외하였			
								습니다.			

전기말 (단위: 백만편)

	매입채무	단기차입금	미지급공	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사재	장기차입금	장기미지급금	기타	긍용부채, 분류 합 계
장부금액	7,943,834	5,625,163	15,015,578	228,491	222,137	6,354	19,064	22,902,035	4,486,390	3,652,969	59,873,524
공정가치				6,757		6,757	21,695				

						장부금액이 공정가			
						치의 합리적인 근사			
						치이므로 공정가치			
	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	리스부채는 기업회		공시대상에서 제외	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	
	0,0,000	0.00.000.0	0.00.000.0	계기준서 제1107호		0.1,1,0.1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	0 10 11 00 1	0 10 11 00 1	
공정가치 공시 제외	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	'금융상품: 공시'에		하였습니다.	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	
00/1/4 0/1/4124	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	2002-041		리스부채는 기업회	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	
사유에 대한 기술	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	따라 공정가치 공시		계기준서 제1107호	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	
	8/14/8/11/1/11/14	8/14/8/11/1/11/14	8/14/8/41/1/41/41	대상에서 제외하였		게기군시 세1107로	SAUSWA ALA	8/14/8/W/N/ AID	
	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.	습니다.		'금융상품: 공시'에	하였습니다.	하였습니다.	
				вчи.		따라 공정가치 공시			
						대상에서 제외하였			
						습니다.			

급용자산과 부채의 공정가치측정에 대한 공시

당근기면 (단위: 박단원)

	측정 전체																			
	공정가치																			
	금융상품																			
	기타포괄손익-공	프로슨익-공용기치금통자산 위기슨익-공용기치금통자산 기단 유용성사제 사제																		
	공정가치 서밀체	계의 모든 수준		공정가치 서명	공정가치 서면치	공정가치 서맨체계의 모든 수준 공정가치 서맨			공정가치 서열치	I계의 모든 수준		공정가치 서면	공정가치 서면치	공정가치 서맨체계의 모든 수준 공정가치 서말			공정가치 서울체계의 모든 수준 공정			공정가치 서면
	수준 1	수준 2	수준 3	체계의 모든	수준 1	수준 2	수준 3	체계의 모든	수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3	체계의 모든
				수준 함계				수준 함계				수준 함계				수준 함계				수준 함계
금융자산	1,950,871	0	98,821	2,049,692	0	0	0	0	0	0	422,676	422,676								
금융부채													0	7,121	0	7,121	0	22,864	0	22,864

57원 (단위: 백단환)

	측정 전체																			
	공정가치	경기치																		
	금융상품	50B																		
	기타포콜슨익~광정가치금향자산 당기슨익~광정가치금향자산						기타	다 유통성사체 시체												
	공정가치 서밀체계의 모든 수준 공정가치 서밀			공정가치 서열차	계의 모든 수준		공정가치 서열	공정가치 서열차	I계의 모든 수준		공정가치 서열	공정가치 서열차	I계의 모든 수준		공정가치 서열	공정가치 서열차	I계의 모든 수준		공정가치 서면	
	수준 1	수준 2	수준 3	체계의 모든 수준 왕계	수준 1	수준 2	<b>◆</b> 差 3	체계의 모든 수준 참계	수준 1	수준 2	수준 3	체계의 모든 수준 함계	수준 1	수준 2	수준 3	체계의 모든 수준 참계	수준 1	수준 2	수준 3	체계의 모든 수준 함계
금융자산	1,757,336	0	97,167	1,854,503	0	0	1	1	0	0	393,235	393,235								
금융부채													0	6,757	0	6,757	0	21,695	0	21,695

### 금융상품의 공정가치측정에 대한 공시

	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	동일한 자산에 대한 시 장 공시가격	시장에서 관측가능한 투 입변수를 활용한 공정가 치 (단, '수준 1'에 포함 된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입 변수를 활용한 공정가치
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채	동일한 부채에 대한 시 장 공시가격	시장에서 관측가능한 투 입변수를 활용한 공정가 치 (단, '수준 1'에 포함 된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입 변수를 활용한 공정가치

## 평가기법 및 투입변수에 대한 기술

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에포함된 상품은 사채 등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금호름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

(단위:백만분

	공정가치 서앤체계의	모든 수준													
	공정가치 서맨체계 수	₹3													
	긍용상품	IS The state of th													
	기타포괄손익-공정가	치금융자산									기타				
	삼성변처투자㈜	삼성한치부자에 Min고세리막스								지문 콜음션					
	관측할 수 없는 투입병	관측할 수 없는 투입변수				관측할 수 없는 투입법	10			관측할 수 없는 무	관측할 수 없는 투입병	<u>#</u>			관측할 수 없는 무
	영구성장률, 투입번	가충평균자본비용,	무위형 이자율, 측	가격 변동성, 측정	관측할 수 없는 투	영구성장률, 투임번	가중평균자본비용,	무위형 이자율, 측	가격 변동성, 측정		영구성장률, 투입번	가중평균자본비용,	무위형 이자율, 측	가격 변동성, 측정	2727827
	÷	측정 투입변수	정 투임변수	투임변수	임변수 함계	*	측정 투입변수	정 무임변수	무임변수	임변수 함계	÷	측정 투임변수	정 투임변수	투임변수	임변수 참계
가치평가기법					현금호등할인병					현금호통할인법 등					이랑모형
유의적이지만 관측															
할 수 없는 투입번	0.010	0.166				0.000	0.154						0.035	0.697	
수. 자산															
금융자산, 공정가치					33,250					34,662					422,676

당분기 (단위: 백만원)

	수준 3
기초금융자산	490,403
취득	0
처분	0
당기손익으로 인식된 손익	29,440
기타포괄손익으로 인식된 손익	1,654
기말금융자산	521,497

전분기 (단위: 백만원)

	수준 3
기초금융자산	116,726
취득	27,784
처분	(61)
당기손익으로 인식된 손익	234,641
기타포괄손익으로 인식된 손익	(80)
기말금융자산	379,010

관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정의 민감도분석 공시, 자산

(단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의	공경가치 서열체계의 모든 수준										
	공정가치 서열체계 수	준 3										
	자산											
	기타포괄손익-공정가	치금융자산				기타						
	관측할 수 없는 투입변	<u>1</u> 4			관측할 수 없는 투입	관측할 수 없는 투입변	<sup>1</sup> 수	관측할 수 없는 투입	자산 합계			
	영구성장률, 투입변	변 가증평균자본비용. 기초 자산 가격, 측 가격 변동성 18			영구성장률, 투입변	가중평균자본비용,	기초 자산 가격, 측	가격 변동성				
	수	측정 투입변수	정 투입변수	NH 288	변수 함계		측정 투입변수	정 투입변수		변수 함계		
											금융상품의 민감도	
											분석은 통계적 기법	
											을 이용한 관측 불가	
											능한 투입변수의 변	
	주요 관측물가능한	주요 관측물가능한						주요 관측물가능한	주요 관측물가능한		동에 따른 금융상품	
관측가능하지 않은	투입변수인 영구성	투입변수인 영구성						투입변수인 기초자	투입변수인 기초자		의 가치 변동에 기초	
투입변수의 변동으	장률 및 가중평균자	장률 및 가중평균자						산 가격(20%) 및 가	산 가격(20%) 및 가		하여 유리한 변동과	
로 인한 공정가치축	본비용을 1% 증가	본비용을 1% 증가						격 변동성(10%)을	격 변동성(10%)을		불리한 변동으로 구	
정치의 민감도에 대	또는 감소시킴으로	또는 감소시킴으로						증가 또는 감소시킴	증가 또는 강소시킴		분하여 이루어집니	
한 기술, 자산	써 공정가치 변동을	써 공정가치 변동을						으로써 공정가치 변	으로써 공정가치 변		다. 그리고 공정가치	
	산출하였습니다.	산출하였습니다.						동을 산출하였습니	동을 산출하였습니		가 두 개 이상의 투	
								다.	다.		입변수에 영향을 받	
											는 경우에는 가장 유	
											리하거나 또는 가장	
											불리한 금액을 바탕	
											으로 산출됩니다.	

									당분기말 현재 '수준
									3'으로 분류되는 주
									요 금융상품의 투입
									변수의 변동에 따른
									손익효과(자본은 법
									인세효과 반영 전)에
									대한 민감도분석 결
									과는 다음과 같습니
관측할 수 없는 투입									다.
변수의 가능성이 어									
	0.01	0.01				0.20	0.10		
느 정도 있는 증가율									
. 자산 관측할 수 없는 투입									
변수의 가능성이 어									
	0.01	0.01				0.20	0.10		
느 정도 있는 감소율									
, 자산 당기손익(세전)으로									
인식된, 가능성이 어									
느 정도 있고 대체함									
수 있는 가정을 반영									
하기 위한 하나 이상				0				103,163	
의 관측할 수 없는									
투입변수의 변동으									
로 인한 공정가치 축									
정치의 증가, 자산									
당기손익(세전)으로									
인식된, 가능성이 어									
느 정도 있고 대체할									
수 있는 가정을 반영									
하기 위한 하나 이상				0				(102,740)	
의 관측할 수 없는									
투입변수의 변동으									
로 인한 공정가치 축									
정치의 감소, 자산									
기타포괄손익(세전									
)으로 인식된, 가능									
성이 어느 정도 있고									
대체할 수 있는 가정									
을 반영하기 위한 하									
나 이상의 관측할 수				2,585				0	
없는 투입변수의 변									
동으로 인한 공정가									
치 측정치의 증가.									
자산									

기타포괄손익(세전							
)으로 인식된, 가능							
성이 어느 정도 있고							
대체할 수 있는 가정							
을 반영하기 위한 하			(2,639)			0	
나 이상의 관측할 수			(2,639)			0	
없는 투입변수의 변							
동으로 인한 공정가							
치 측정치의 감소,							
자산							

26. 부문별 보고

#### 영업부문에 통합기준을 적용하면서 이루어진 경영진의 판단에 대한 설명

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고 부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과 를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당분기 (단위: 백만원)

기업 전체 총계		
영업부문		기업 전체 총계 합계
DX 부문	DS 부문	
30,581,450	22,829,373	51,239,617
133,744	6,723,408	6,907,882
393,261	136,186	586,939
938,898	1,067,002	2,007,380
		기타는 별도로 표시하지 않았습니다.
	영업부문 DX 부문 30,581,450 133,744 393,261	영업부문 DX 부문 30,581,450 22,829,373 133,744 6,723,408 393,261 136,186

전분기 (단위: 백만원)

	기업 전체 총계				
	영업부문	기업 전체 총계 합계			
	DX 부문	DS 부문			
매출액	29,236,174	13,344,621	42,168,679		
감가상각비	135,333	6,092,841	6,278,126		

무형자산상각비	406,889	192,726	657,121
영업이익	1,221,642	(4,982,377)	(3,908,761)
보고부문에 대한 기술			기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

## 27. 특수관계자와의 거래

### 종속기업 현황

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기 업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
미주	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	해외자회사 관리	100.0
	eMagin Corporation	디스플레이 패널 개발 및 생산	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0

Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	10
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	10
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	10
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	10
Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	10
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	10
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	10
Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	10
Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	10
Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	10
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	10
Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	10
Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	10
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	10
Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	10
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	10
Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	10
Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	10
Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	10
Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	10
Roon Labs, LLC.	오디오제품 판매	10
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	6
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99

지역	기업명	업종	지분율	
----	-----	----	-----	--

			(%)(*)
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
유럽ㆍ	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
CIS	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV·모니터 생산	100.0
	Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK)	디스플레이 패널 임가 공	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0

	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발 , 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0
지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	AKG Acoustics Gmbh	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
유럽 · CIS	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Tiamian Boigiani O/T		
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0

	Provider	
Harman Cannacted Samiaga CmbH	Connected Service	100.0
Harman Connected Services GmbH	Provider	100.0
Harman Connected Services Poland	Connected Service	100.0
Sp.zoo	Provider	100.0
Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service	100.0
Haman Connected Services ON Etd.	Provider	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
Harman Halding Cmbb & Co. VC	Management	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Company	100.0
Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
Harman International Estonia OU	R&D	100.0
Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman International Romania SRL	R&D	100.0
Harman Management Gmbh	해외자회사 관리	100.0
Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Connected Services OOO	Connected Service	100.0
Trainian connected corvices 550	Provider	100.0
Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co., Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
중동 · 아프리 카	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	 전자제품 판매	100.0
)r	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0

Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV·모니터 생산	100.0
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
아시아	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
제외)	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비 스	100.0

Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
중국	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
0 7	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	TV·모니터 생산	91.2

Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)  Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)  Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)  Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (SESC)  Eeijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)  Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)  Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)  Samsung R&D Inot. (SSS)  Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)  Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SSS)  Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)  Samsung Electronics Suzhou Enditional Electronics Suzhou Electronics Suzhou Enditional Electronics Suzhou Electronics S	[	T T	
(SSEC) Samsung Suzhou Electronics Export Co Ltd. (SSEC-E) Samsung Electronics Suzhou Computer Co Ltd. (SESC) Tianjin Samsung Telecom Technology Co Ltd. (TSTC) Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing) Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing) Samsung Mobile R&D Center China— Guangzhou (SRC-Guangzhou) Samsung R&D Institute China—Shenzhen (SRC-Shenzhen) Shanghai Samsung Semiconductor Co Ltd. (SSS) Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SCS) Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SCS) Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS) Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED) Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT) SEMES (XIAN) Co., Ltd. Harman (China) Technologies Co., Ltd. PLATM # UD AMB #	(TSEC)		
Ltd. (SSEC-E) Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC) Tlanjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC) Beljing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beljing) Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing) Samsung Mobile R&D Center China- Guangzhou (SRC-Guangzhou) Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen) Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SCSX) Samsung Electronics Suzhou Bemiconductor Co., Ltd. (SESS) Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED) Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR) Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) Semsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT) Semsung Semiconductor Investment L.P. I Harman (China) Technologies Co., Ltd. Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. CSC QUANG CO., Ltd. C		가전제품 생산	88.3
Co., Ltd. (SESC) Tianjin Samsung Telecom Technology Co Ltd. (TSTC) Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing) Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing) Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou) Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen) Shanghai Samsung Semiconductor Co Ltd. (SSS) Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (Exam and the samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (Exam and the samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SSSX) Samsung Electronics Suzhou Bericonductor (China) R&D Samsung Electronics Suzhou Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR) Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (Inc. ED) Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (Inc. ED) Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (Inc. ED) Semsung Semiconductor Investment Lystems Co., Ltd. (Inc. ED) LP. Harman (China) Technologies Co., Ltd. Palpa Bert Bert Bert Bert Bert Bert Bert Bert		가전제품 생산	100.0
Ltd. (TSTC)  Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)  Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)  Samsung Mobile R&D Center China— Guangzhou (SRC-Guangzhou)  Samsung R&D Institute China—Shenzhen (SRC-Shenzhen)  Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)  Samsung SemiConductor Co., Ltd. (SSS)  Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)  Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)  Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)  Samsung Semiconductor (China) R&D  Co., Ltd. (SSCR)  Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)  SEMES (XIAN) Co., Ltd.  Samsung Semiconductor Investment L.P. I  Harman (China) Technologies Co., Ltd. PLICAME WHAT WAY ARE WITH WAY ARE WAY ARE WAY ARE WITH WAY ARE WAY ARE WAY ARE WAY ARE WA		R&D	100.0
(SRC-Beijing) Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing) Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou) Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen) Shanghai Samsung Semiconductor Co., 반도체·디스플레이 패널 판매 Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SSS) Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. 반도체·디스플레이 패널 판매 Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. 반도체·디스플레이 패널 판매 Samsung Electronics Suzhou 발문체 임가공 Semiconductor Co., Ltd. (SESS) Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED) Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR) Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDT) Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT) Camsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT) Semiconductor Investment L.P. I Harman (China) Technologies Co., Ltd. PLICAM 중심한 보도체 생산 100. Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. PLIDAM ETM Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. PLIDAM ETM  100.		통신제품 생산	90.0
(SRC-Nanjing) Samsung Mobile R&D Center China— Guangzhou (SRC-Guangzhou) Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen) Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. 반도체 · 디스플레이 패널 판매  100. Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. 반도체 · 디스플레이 패널 판매  100. Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. 반도체 · 디스플레이 패널 판매  100. Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. 반도체 · 디스플레이 패널 판매  100. Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS) Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED) Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR) Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)  Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)  SEMES (XIAN) Co., Ltd.  보도체 · FPD 장비 서 비스  Samsung Semiconductor Investment L.P. I 보도체 · FPD 장비 서 비스  Samsung Semiconductor Investment L.P. I 보도체 · FPD 장비 서 비스  보도체 · FPD 장비 서 비스  보도체 · FPD 장비 서 비스  Samsung Semiconductor Investment L.P. I 보도체 · FPD 장비 서 비스  보도체 · FPD 장비 서 비스  Samsung Semiconductor Investment L.P. I 보도체 · FPD 장비 서 비스  보도체 · FPD 장비 서 비스  Samsung Semiconductor Investment L.P. I 보도체 · FPD 장비 서 비스  보도체 · FPD 장비 서 비스  보도체 · FPD 장비 서 비스  Samsung Semiconductor Investment L.P. I 보도체 · FPD 장비 서 비스  보조체 · FPD 장비 서 비스  보조체 · FPD · FM · FPD · FM · F		R&D	100.0
Guangzhou (SRC-Guangzhou)  Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)  Shanghai Samsung Semiconductor Co 보도체ㆍ디스플레이 패널 판매  100. 보도체 생산 (SCS)  Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)  Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. 받도체ㆍ디스플레이 패널 판매  100. 보도체 생산 (SCS)  Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. 받도체・디스플레이 패널 판매  100. Samsung Electronics Suzhou 받도체 임가공  Samsung Electronics Suzhou 받도체 임가공  Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)  Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)  Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDT)  SEMES (XIAN) Co., Ltd. (SDT)  SEMES (XIAN) Co., Ltd.  Samsung Semiconductor Investment 나 의 부모에 보조되는 보조되는 보조되는 보조되는 보조되는 보조되는 보조되는 보조되는		R&D	100.0
(SRC-Shenzhen)  Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)  Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)  Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SCS)  Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)  Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)  Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)  Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)  Semiconductor Co., Ltd. (SDD)  Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)  SEMES (XIAN) Co., Ltd.  Samsung Semiconductor Investment L.P. I  Harman (China) Technologies Co., Ltd.  Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.  Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.  Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.  PUSAM · FOD WH  ### PUSAM ·	Guangzhou	R&D	100.0
Ltd. (SSS) Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)  Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. 반도체 * 디스플레이 패널 판매  Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)  Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)  Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)  Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDT)  Semiconductor Co., Ltd. (SDT)  Semsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)  SEMES (XIAN) Co., Ltd.  Samsung Semiconductor Investment L.P. I  Harman (China) Technologies Co., Ltd.  Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.  Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.  Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. QCIQM품 판매  100.		R&D	100.0
(SCS) Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. 반도체 · 디스플레이 패널 판매 Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS) Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED) Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR) Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (CSDT) Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)  SEMES (XIAN) Co., Ltd. Samsung Semiconductor Investment L.P. I 업투자 Harman (China) Technologies Co., Ltd. 오디오제품 판매 100. Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. 오디오제품 판매 100.			100.0
(SSCX) 패널 판매 100. Samsung Electronics Suzhou 발도체 임가공 100. Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (SESS) LED 생산 100. Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR) R&D 100. Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDT) 디스플레이 패널 생산 100. Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT) 디스플레이 패널 생산 95. SEMES (XIAN) Co., Ltd. 보도체・FPD 장비 서비스 100. Samsung Semiconductor Investment 신기술사업자, 벤처기업투자 100. Harman (China) Technologies Co., Ltd. 오디오제품 생산 100. Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.		반도체 생산	100.0
Semiconductor Co., Ltd. (SESS) Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED) Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR) Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)  Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)  SEMES (XIAN) Co., Ltd. Samsung Semiconductor Investment L.P. I Harman (China) Technologies Co., Ltd. Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. PLD 생산  100.			100.0
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)  Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)  Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)  SEMES (XIAN) Co., Ltd.  Samsung Semiconductor Investment L.P. I  Harman (China) Technologies Co., Ltd.  Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.  Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.  R&D  100.  R&D  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.		반도체 임가공	100.0
Co., Ltd. (SSCR)  Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)  Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)  SEMES (XIAN) Co., Ltd.  Samsung Semiconductor Investment L.P. I  Harman (China) Technologies Co., Ltd.  Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.  R&D  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.  100.	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
(SDD) Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT) 디스플레이 패널 생산 95. SEMES (XIAN) Co., Ltd.  Samsung Semiconductor Investment 신기술사업자, 벤처기 업투자 Harman (China) Technologies Co., Ltd.  Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.  Posethic Harman Unit Harman Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.  CI스플레이 패널 생산 95.  CI스플레이 패널 생산 95.  CIOA플레이 패널 생산 100.		R&D	100.0
SEMES (XIAN) Co., Ltd.  U는도체・FPD 장비 서비스  Samsung Semiconductor Investment L.P. I  Harman (China) Technologies Co., Ltd.  Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.  Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.  Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.  U기술사업자, 벤처기 역9.  오디오제품 생산 100.  오디오제품 판매 100.		디스플레이 패널 생산	100.0
SEMES (XIAN) Co., Ltd. 비스 100. Samsung Semiconductor Investment 신기술사업자, 벤처기 업투자 Harman (China) Technologies Co., Ltd. 오디오제품 생산 100. Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. 오디오제품 판매 100.	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95.0
L.P. I 업투자 99. Harman (China) Technologies Co., Ltd. 오디오제품 생산 100. Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. 오디오제품 판매 100.	SEMES (XIAN) Co., Ltd.		100.0
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.  Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.  Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.  오디오제품 판매 100.			99.0
Systems Co., Ltd.  Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.  Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.  오디오제품 판매 100. 100.	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
(Suzhou) Co., Ltd. Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. 오디오제품 생산, R&D 100.		오디오제품 판매	100.0
		오디오제품 생산, R&D	100.0
Harman Connected Services Solutions Connected Service 100.	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions	Connected Service	100.0

(Chengdu) Co., Ltd.	Provider	
Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd	d. 오디오제품 판매, R&D	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	삼성디스플레이㈜	디스플레이 패널 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스㈜	디스플레이 패널 부품 생 산	50.0
	스테코㈜	반도체 부품 생산	70.0
	세메스㈜	반도체·FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스㈜	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스㈜	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5
	㈜희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	㈜미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
국내	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0

SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 62호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투기 신탁	자 반도체산업 투자	62.5
반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7

특수관계자거래에 대한 공시

(단위: 박연점)

_																																											
	기업명																																										
	독수관	계자																																									
	종속기	업																											관계기	업 및 공	동기업				口 幣2	1 목수관	계자			기타			
										Sam																																	
								Sam																																			
								sung		sung						Sam			Sam	Sam																							
						Sam	l	ı	l	Elect	Sam	Sam	Shan		Sam	sung					Sam					Sam												당해					
		Sam		Sam				Elect	l .								Thai		sung	sung					Sam													기업					
						sung	l	ı	l	ronic	sung	sung						Sam					Sam		ı	sung																	
		sung	Sam	sung		(Chi		ronic		s	India	Elect	Sam	sung	Eletr		Sam		Elect			Sam	sung		sung	Displ												이나				기타	CH 7
		Elect		Austi			sung	s						Displ					ronic						Elect								기타	관계				당해					
			sung		Har	na)	l	ı	l	Euro	Elect	ronic	sung		onic					ı		sung	Elect			ay										그 밖	⊐ ₩		二中			대규	모기
	삼성			п		Semi		Vietn			١.			ay			Elect		s	s		l	ronic		ronic				삼성				관계	기업				기업		삼성		모기	
	디스		Asia	Semi	l			am		pe	ronic	5	Semi	Vietn	a da		ronic																							엔지			8.6
			Pte.		⊉ ⊐	cond				Holdi	s	Vietn	cond		Ama	C CE		s			Taiw	natio	s			ggua	寄车	기업		전기	SDI	일기			물산	수관	수관	의시	자 함			엄집	단:
	플레			cond			uctor	THAI						am			s																							니어			
	01(69)		Ltd.	uctor		uctor		NGU	nt	ng	Priva	am	uctor	C=	zoni	Com	Co.,		S.A.			nal,	Gmb		lux		기업		스(위)		(49)	製	동기	OI AI	(49)	계자.	계자			장종		단 소	45
	OIM		(SAP		l	Co.,		IVGO	Co.,	Coo	te	Co.,	Co.,	Co.,	a	plex						Inc.	н			Co.,			=m				8/1	0			함계	업의		8111		속회	.A. I
ı		Inc.		LLC.			Inc.	YEN						Ltd.			Ltd.		De	stics					B.V.								03	Я				平 品					
			L)							perat	Ltd.	Ltd.	Ltd.		Ltda.	Co.,						(SII)	(SEG			Ltd.																W	Я
		(SEA		(SAS	l	(SCS		Co.,		ief	(SIE	(SEV		(SDV				ı	C.V.	ı			)		(SEB	(SD												경영					
		)		)		(000)	l	Ltd.	l	101	(OIL	(02)		)				ı	(SE	ı			ľ		N)	(00)												진					
						)			C)	U.A.	L)	)	)		A)	(SEH					)					D)												_					
								(SEV	l .										M)	S)																							
								T)		(SEE						C)																											
										H)																																	
1	5,75	7,77					6,33		1,56				7,16		1,09					1,46	1,26		1,09				14,1	52,6															Т
100						95,1	l	797,	l		I	445,		282,			546,	455,	877,	l		77,0	ı		316,					26,3	27,4	32,8	171,	321,	5,63	126,	132,						51.
١	1,59	9,84	1	17	0	63	3,30	606	l	0	l	343	6,62	l	7,47		400		062	l	8,20	33	5,50			ı	77,3	73,2	ı	34	١		070			400				97	855	83	Ι,
	4	4				63	2	606	6		124	343	4	979	8	15/	129	9/6	062	4	9	33	9	2	092		49	13	"	34	14	83	0/3	315	8	490	128					83	35
Ц			L		L	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		L	L		$\perp$								oxdot									oxdot		oxdot											丄

비유										Г																															$\neg$
동자						8,02																1.75				0.40	16,2														
상 처	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	0	0	9			0	0	0	122	122	0	0	0		0	0	0	0
산 처						2																3				9	44														
				1,04	- 1	3,06		7,55			1,58	3,81				1,41						1,62				3,38	25,2						1,16								$\dashv$
	416,			7,40		2,66		7,63	1,68	0	4,96	1,16	0	0	2,51	5,65		28,1		420		1,85			221	8,01	94,7			84,9			6,88							39,2	
10	024	26	3	8	97	5	593	6	0			0			8	0	164	41	6		1	8	8	256		7	67	809	751	18	706	700	4	41	474	415		34	196	40	070
비유																																		1,06		1,08					
동자		0	0	0	0	276	0	2,17		0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			56,1	0	8,55	500	1,32	66,5	9,47	11,4	0,95		425,	5,27	183,	614,
산매								3																		0	1	61		5		6	42	3	83	6		183	5	624	082
입					Har																																				4
					man																																				
					Inter																																				
					natio																																				
					nal																																				
					Indu																																회사				회사
					strie																																와특				와목
					s,																																수관				수관
号令					Inc.																																সালা				2101
관계					및그																																있는				있는
자거					총속																																개별				개별
211011					기업																																회사				회사
대한					이 포																																와의				와의
기술					80																																거래				거래
					중간																																급역				급역
					지배																																입니				입니
					기업																																Eł.				E).
					과의																																				
					거래																																				
					급해																																				
					입니																																				
					C).																																				

	$\top$			1	$\neg$				$\neg$		Τ		$\neg$		Т	$\neg$	_	7	Т	Т	$\neg$	_	П			$\neg$	$\neg$	$\neg$	Т		기업	
																															회계	
																															기준	
																															ИХ	
																															102	
																															2 5	
																															수관	
																															ЭГ	
																															병위	
																															01.5	
																															합되	
																															XI S	
二 中																															으나	
관계																															120	
의성																															정규	
격에																															A1 9	Ł
대한																															공정	
기술																															н	
																															on a	ž
																															한병	13
																															長」	
																															OI E	3
																															6.8	5
																															일한	
																															대규	
																															모기	
																															엄집	
																															단 4	Ŀ
																															속회	
																															사임	
Ш																															UE	
기업																																
으로																																
의차																																
임에																																
BE.																				0				0								
이전,																																
목수																																
관계																																
자거																																
래	$\perp$		$\perp$	$\perp$	1		Ш	_	$\perp$	$\perp$	_		_	$\perp$	$\perp$	_	_	_		$\downarrow$	$\perp$	$\perp$	Щ		$\perp$	_	_	_	4	$\perp$	$\perp$	
<b>差</b> 자.																																
二 中																				3,59												
관계																				2				0								
자거																																
2H	1																															

출자	T																							-									$\neg$
급회																																	
φ.																																	
=+																					115,					0							
관계																					776												
자거																																	
a																																	
지금																																	┪
광의																																	
e: HI																																	
рп. С																													412,				32,0
목수																													172				58
관계																																	
자거																																	
а																																	
리스																						Ī			Ī								
이용																																	
계약.																													16,0				
=+																													25				
관계																																	
자거																																	
래																																	4
이용																																	
자로																																	
서리																													16,0				
Δ,																													06				
목수																																	
관계																																	
자거																																	
래 단기		-	-	$\vdash$				$\vdash$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$		-	-	-	-		-	-		-	-	$\dashv$	-				3,01		_	-	$\dashv$	$\dashv$
급여																												7					
퇴적	+							$\forall$	1	1	1												1									$\dashv$	$\dashv$
급여																												175					
기타																							7					2,28					1
장기																												9					
급여																																	

						회사
						F B
二 中						271
관계						간종
자거						료원
래의						현재
채권						목수
.채무						관계
OI CH						자의
하여						채무
제공						OH CH
하거						8101
나제						<b>郑</b> 早
공받						
						¥8
8 ਸ						을 제
중의						공하
상세						고있
내역						áu
OH CH						D(*
한 설						4
명						13
18						
						항조 -
						).

	기업명																																										
	특수관	계자																																									
	총속기	Qi Qi																											관계기	업 및 공	동기업				그 밖의	1 독수관	계자			기타			
	상성 전 다스 플레 이유	Flect ronic s Amer ica,	Sam sung Asia Pte. Ltd. (SAP L)	n Semi cond uctor	Har man 과 그 홍속	(Chi na) Semi cond uctor Co.,	Sam sung Semi cond uctor . Inc. (SSI)	ronic s Vietn am THAI NGU YEN Co.,	Sam sung (CHII NA) Inve stme nt Co., Ltd. (SCI	ronic s Euro pe Holdi ng Coo perat	Sam sung India Elect ronic s Priva te Ltd. (SIE	sung Elect ronic s Vietn am Co., Ltd. (SEV	ghai Sam sung Semi cond uctor Co., Ltd.	Sam sung Displ ay Vietn am Co Ltd. (SDV	Sam sung Eletr onic a da Ama zoni a Ltda. (SED	ronic s HCM C CE Com plex Co.,	Thai Sam sung Elect ronic s Co., Ltd. (TSE	Sam sung Elect ronic s (UK) Ltd. (SEU	sung Elect ronic s Mexi co S.A. De	Elect ronic s Euro pe Logi stics B.V. (SEL	sung Elect ronic s Taiw an Co., Ltd.	Sam sung Inter natio nal, Inc. (SII)	Elect ronic s Gmb	세메	sung Elect ronic s Bene lux (SEB	Displ ay  Don ggua n  Co	기타 종속 기업	종속 기업 참계	데스	삼성 전기 RR	삼성 SDI	PPM 원기	기타 관계 기영 및 광 동기 영	기업 및 공 동기 업 항	삼성 둘산 RP	의 목 수관 계자.	의 목 수관 계자	기업 의 지 배기 업의	독수 관계 자 항	삼성 엔지	RP(에) 스젠	모기	모기 영집 단 소 속회 사 혼
		7,94					4,46	T)		(SEE			2,35			C)	1,06			1,28							16,0	43,5															
器 10	70,2 80	8,31		15	0	26,7	2,78		6,29	0		752, 605	1,70	363,		116, 420	6,94	694,		0,26			931,			22,3	44,6	39,5					166, 772							402		21,9	

HIS																																									$\neg$
동지						7,74																					8,11														
산:	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	9	0	0	0	0	0	0	70	0	70		0	0	0	0
₽																																									
	246,					2,56		5,88			1,15	3,77				1,22					1,71					3,33	22,3						1,22								
						8,00		2,57		0	4,94	7,50	0	0	1,54	7,54				1,68	2,01			387	0	1,76	56,7			107,			4,28					108		66,6	
8	945	91	7	210	55	2	588	7	0		1	3			8	2	597	31	8	2	7		390			0	01	230	333	443	990	284	0	47	789	736			148	71	927
HS																																									
SX	0	0	0	296	0	4,51	0	55	0	0	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		80,1	0	2,07	76					787,		306,	3,19	44,6	354,
산						9																					7	34		2		1	93	138	57	895		488	4	20	302
g					Har																																				$\dashv$
					man																																				
					Inter																																				
					natio																																				
					nal																																				
					Indu																																회사				회사
					strie																																요 목				요목
					s,																																수관				수관
독수					Inc.																																MOIK				3IOI
관계					및그																																있는				있는
J3-7					84																																개별				74155
28.09					기업																																회사				회사
CHE					이 포																																와의				와의
기술					88 EE																																IBK.				RFK.
					중간																																100				급액
					지배																																입니				입니
					기업																																Eł.				Eł.
					과의																																				
					거래																																				
					마 기종																																				
					입니																																				
					Eł.																																				

П		-1	- 1								$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	-							Т	$\neg$		Т	П							$\neg$	7	18
																																			171
																																			IE
																																			i Al
																																			024
																																		5	2 =
																																		4	· æ
																																		2	II T
																																		že	‡FI
																																		0	1 포
																																		8	£21
																																		X	1 82
																																		9	24
二十																																			ra,
관계																																			17
외성																																			, TT
격에																																			
대한																																			18
기술																																			18
																																			1 2
																																			: #B
																																		8	i.
																																		0	1 100
																																		ē	
																																		8	色
																																		E	177
																																		5	271
																																		g	‡&
																																		8	t &
																																		3	· 회
																																			<b>∤</b> 입
																																			10.
기업											$\dashv$		$\dashv$		1				1																
으로																																			
의차																																			
임에																																			
따른																						10,0													
이전.																						0,00					0								
=+																						00													
관계																																			
자거																																			
래 출자.	$\dashv$		$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$				$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	+	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$		$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	+	+	+	$\vdash$	H	$\vdash$	$\dashv$	+	_	$\dashv$	+	+	+
= 4																																			
관계																						6,37					58,9								
자거																						2					82								
램											$\perp$																Ш							$\perp$	$\perp$

출자			Τ											Т			1						Т						1						$\neg$
급회																																			
φ.																																			
二中																				107,						518									
관계																				217															
자거																																			
28																																			
지금																																			
결의																																			
한배																																			
당급.																															412,				32,0
二个																															942				58
관계																																			
자거																																			
85	1																																		_
리스																																			
018																																			
계약.																																			
독수																															0				
관계																																			
자거																																			
래	+	+													1						-		+											1	-
018																																			
자로																																			
서리																																			
Δ,																															6,31				
목수																															3				
관계																																			
자거																																			
a																																			
단기																														3,33					$\exists$
급여 퇴직	$\perp$	$\perp$	-	Н						4	_			-	_	_							4	4	4					0		4		4	4
																														139					
공여 기타	+	+	-	Н					$\dashv$		$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	+	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$		$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	-	-	-	-		$\dashv$	+	$\dashv$	$\dashv$
장기																														1,95					
공여																														9					

	1	-	1			_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				 	 	 _			 	$\neg$
二个																											
관계																											
자거																											
래의																											
채권																											
.채무																											
OI CI																											
하여																											
제공																											
하거																											
나제																											
공발																											
은보																											
89																											
상세																											
내역																											
01 (3																											
한 설																											
g																											

특수관계자에 대한 채권 채무에 대한 공시

(단위:백단점)

망																																							(단위:	_
기업명																																								
독수관	계자																																							
홍속기	업																										관계기원	걸 및 공동	F기업				그 밖의	목수관7	취자		대규모	기엄집단	소속회	N.
									Sams																															
							Sams		ung						Sams																									
							ung											Sams	Sams																					1
					Sams			Sams	Elect	Sams	Sams	Shan			ung																									1
	Sams		Sams				Elect		ronic			ghai	Sams		Elect	Thai	Sams	ung	ung	Sams		Sams		Sams																1
	ung		ung		ung		ronic	ung	ronic	ung	ung	gnai	ung	ung	Elect	inai	Sams	Elect	Elect	ung		Sams		ung																1
		Sams			(Chin	Sams		(CHI	s	India	Elect	Sams			ronic	Sams	ung				Sams	ung																	기타	
	Elect		Austi				s						Displ	Eletr				ronic	ronic	Elect				Elect							기타	관계								1
삼성	ronic	ung		Harm	a)	ung	Vietn	NA)	Euro	Elect	ronic	ung	ay	onica	8	ung	Elect	s	s	ronic	ung	Elect		ronic			삼성				관계	7104		그밖	그 밖	득수	삼성		대규	
	TOTAL	Asia		an I)	Semi	Semi	vicui	Inves	pe	ronic	5	Semi	۵,		HCM	Elect	ronic	,	_	ionic	Inter	ronic			기타	홍속		감정	삼성	(49) 제	276		삼성	의특	의특	25.78			모기	1
디스	s		Semi				am						Vietn	da				Mexi	Euro	s			세메	s			에스				기업					E/I	엔지	(R) (N)		1
		Pte.		⊐ \$	cond	cond		tmen	Holdi	s	Vietn	cond			C CE	ronic	s				natio	s			홍속	기업		전기	SDI	일기			물산	수관	수관	자 항			엄집	ı
플레	Amer	Ltd.	cond	속기	uctor	uctor	THAI	,	ng	Privat	am	uctor	am	Amaz	Com		(UK)	со	pe	Taiw	nal,	Gmb	△( <del>(</del> 9)	Bene	기업	함계	EIGI	(49)	(49)	aq	망	동기	(6)	계자,	20.33		니어	스편	단소	
01(49)	ica,		uctor				NGU						Co.,	onia		-	(2.0	S.A.	Logis	an				lux		0	스㈜				동기	00 00	,			Я	향종			ı
		(SAP		정	Co.,	, Inc.		Co.,	Соор	e	Co.,	Co.,			plex	Co.,	Ltd.				Inc.	н												기타	함계				속회	
	Inc.	.,	LLC.			(==)	YEN						Ltd.	Ltda.				De	tics	Co.,	(= v)			B.V.							Q)	Я								ı
	(SEA	L)	(SAS		Ltd.	(SSI)	Co.,	Ltd.	eratie	Ltd.	Ltd.	Ltd.	(SDV		Co.,	Ltd.	(SEU	C.V.	R.V	Ltd.	(SII)	(SEG		(SEB															AF	
	,		,		(SCS			(SCI	f	(SIEL	(SEV	(SSS)	,	,	Ltd.	(TSE)	K)					)		,																ı
	)		)				Ltd.						)	A)				(SEM	(SEL	(SET)				N)																1
					)		(SEV	C)	U.A.	)	)	)			(SEH			)	_,																					ı
							(SEV		(SEE						C)			)	S)																					1
							T)																																	1
									H)																															
	4,81					4,91						5,05													7,80	28,6														
30,2	5,87	162	2,91	1,43	100,	6,74	974,	208,	0	985,	558,	6,95	120,	390,	126,	202,	146,	661,	595,	562,	116,	172,	82,2	63,1	1.62	94,3	86,5	20,6	127,	32,2	154,	421.	187,	17,0	204,		107	829	3,59	9
56	5,01	102	5	0	920	0,74	522	522		447	065	0,00	428	429	802	775	851	120	687	327	179	873	77	25	l 1	54,0	64	45	023	51	732	215	188	78	266		107	GES	6	3
	4					2						1													3	02														
	1,13				1,13		4,36				1,95								$\neg$						1,81	14,2						1,14			1,02					Ī
147,		1,08	451,	3,03		273,				739,				3,76	573,	213,	29,4	1,17		190,	322,	6,41	883,	2,66	l 1		473,	146,	59,4	312,	149,		863,	162,			297,	40,5	362,	
803	9,47	6	222	3	8,12	110	6,46	931	0	917	3,68	60	0	9	361	997	60	0	526	607	380	9	488	8	4,74	57,5	884	843	37	975	675	2,81	159	255	5,41		426	81	905	
500		ľ				.10				211				ا ا	201	337		ľ	- 1	-07		_	,,,,,	ľ		06	204			-/-	-/-		.55				12.0		505	5

미지			T		Т		$\neg$	$\neg$			T		Т	T	T		$\neg$	T		l			$\top$				
급 배																											
оп. С																											
<b>=</b> ♦																							4	112,		6	84,1
																								172			16
관계																											
자거																											
a		+			+			-		4	-	4	-	-	-		_	+	+					W	++	21	Al
		Harm																						=			=
		an																						관			관
		Inter																						Oll			Oll
		natio																					21	E		윘	⊏
		nal															84						78	98		21	9
		Indus															기업						21	W		21	Ał
		tries,															채권						Ol	GI		01	CH
=+		Inc.															OI CH						e	期		8	채
		및 그																					7			퀀	
관계		書名															8101						ж	早		XI	무
자거		기업															인식						9	199		=	역
2401		이포														ş	된손						일	u		일	и
대한		항된														4	실충						0				
기술		중간														5	당공						郑	IP.		XI	무
		지배														ŧ	은 없							8			8
		기업														ŧ	습니							14			_
		과의															G.							채			채
		거래																						至			포
		급액																						8			E
		입니																					9	<b>199</b>		a	역
		D.																					입	IU		임	ч
																							C			E	

П				1	1		Ī	l								1	1					기업
																						회계
																						기준
																						AI AII
																						1024
																						2 =
																						수관
																						계자
																						범위
																						에포
																						함되
																						지않
=+																						으나
관계																						िक
의성																						접규
격에																						제및
대한																						공정
기술																						거래
																						예관
																						한병
																						8.
																						01 123
																						E 8
																						일한
																						0177
																						모기
																						엄집
																						단 소
																						속회
																						사임
																						UE.

독수관	계자																																							
총속기	업																										관계기당	걸 및 공동	동기업				그 밖의	I 특수관	계자		0175	기업집단	소속회.	N.
							Sams		Sams						Sams																									Τ
																		Sams	Sams																					
					Sams		ung	Sams	ung	Sams	Sams	Shan			ung																									П
	Sams		Sams				5		5			ghai		Sams	511	70		ung	ung	Sams		0		Sams																П
	ung		ung		ung		Elect	ung	Elect	ung	ung	gnai	ling	una	Elect	Inai	Sams	Flect	Flect	lina		Sams		ung																П
					(Chin	Sams	ronic	(CHI	ronic			Sams																											ЛЕ	
																								Elect							기타	관계								П
		ung		Harm	a)	ung	s	NA)	s	Elect	ronic	ung			s	ung	Elect				ung	Elect												⊐ ₩	⊐ ₩	=0			대규	5
삼성	ronic		n										ay	onica				s	s	ronic				ronic			삼성				관계	기업					삼성			
		Asia		an]}	Semi	Semi	Vietn	Inves	Euro	ronic	s	Semi			HCM	Elect	ronic				Inter	ronic			기타	84		삼성	삼성	( <del>(4)</del> )			삼성	의특	의목	관계			모기	90
	s		Semi										Vietn	da				Mexi	Euro	s			세메	s			에스				기업	및공					엔지	(R) (N)		
		Pte.		□ 8	cond	cond	am	tmen	pe	s	Vietn	cond			C CE	ranic	s				natio	s			홍속	기업		전기	SDI	일기			물산	수관	수관	자 함			엄집	8
플레	Amer		cond	4.71			71161			D.S		uctor	am	Amaz			400	со	pe	Taiw		01	스㈜	Bene	7104	81.70	EIGH	m	m	_	및공	동기	m	20.71	26.71		니어	스원	F1 A	1.
0100	ica,		uctor		uctor	uctor	IHA	ı	Holdi	Privat	am				Com										ЛВ		스㈜		m			DI AN	89	ли,	M.N.	Я	MICO		연소	ľ
01(49)					Co	. Inc.	NGU	Co	na	e	Co	Co.,	CO.,	Ollia	plex	Co	Ltd.	J.A.	Logis	all	Inc.	н		IUX			(m)				871	0 0			항계					A
													Ltd.	Ltda.				De	tics	Co.,				B.V.							DD DD	Я								П
		L)			Ltd.	(SSI)	YEN	Ltd.	Coop	Ltd.	Ltd.	Ltd.			Co.,	Ltd.	(SEU				(SII)	(SEG																	AF	Я
	(SEA											(SSS	(SDV	(SED				C.V.	B.V.	Ltd.				(SEB																П
					(SCS		Co.,	(SCI	eratie	(SIEL	(SEV	(SSS			Ltd.	(TSE)	K)					)																		1
	)		)										)	A)				(SEM	(SEL	(SET)				N)																1
					)		Ltd.	C)	f	)	)	)			(SEH																									1
																		)	S)																					I
							(SEV		U.A.						C)																									1

							T)		(SEE																							
채권		3,84	2,09	9,57	ı	 ı	925,		2,76		ı		90,3					129,		6,25	24,4	84,5	114,	51	364,					269	598	
		1,11				4	2,32				1,37	8								2,60	11,0				1,16	1,87		2,02			39,2	1,07
부	196,	9,90	7	303, 203			4,69	201. 966	0	297, 628	7,49		46			2,02	415	54,6 94		7,87	87,0 63	787		429, 435	8,35	6,74	585	6,33			23	1,27
DIXI																																
급 배 당급.																																
与个																																
관계																																
а																																
					Harm																								회사 와 목			회사 와 특
					an																								수관			수관
					Inter																								계에 있는			계에 있는
					nal																								개별			개별
					Indus																총속 기업								회사			회사
					tries,																채권								에 대한 채			에 대 한 재
독수 관계					및그																에 대 하여								₹.			권 •
K-K					泰华																인식								채무			채무
28 08					기업 이 포																包色								합입			행니
대한 기술					88																90 III								D.			EF.
					중간 지배																0. g								채무 등은			채무 등은
					기업																습니								리스			리스
					과의																₽.								부채			부채
					거래 급액																								가 포 항된			가 포 함된
					입니																								큠			급액
					E).																								입니 다.			입니 타.

ſ		_	1								_					 	 				-	
																						기업
																						회계
																						기준
																						서 제
																						1024
																						2 =
																						수관
																						계자
																						병위
																						에포
																						참되
																						지않
																						으나
- 1	二 中																					r <sub>Sq</sub>
- 1	관계																					접규
	의성																					제및
- 1	격에																					공정
- 1	대한																					거래
	기술																					메관
																						自
																						#.
																						01 03
																						E 8
																						밀란
																						대규
																						모기
																						엄집
																						단 소
																						속회
																						사임
			1																			uc.